دراسة بعض الخواص الفيزيائية للمركب العضوي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم (فيزياء / فيزياء الجوامد التجريبية)

كلية التربية العلمية للبنات جامعة الملك عبد العزيز جده – المملكة العربية السعودية رجب 1430ه يوليو2009 م



دراسة بعض الخواص الفيزيائية للمركب العضوي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان

دراسة بعض الخواص الفيزيائية للمركب العضوي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان

إعداد شوق محمد علي الغامدي

تمت الموافقة على قبول هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في تخصص فيزياء الجوامد التجريبية

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

التوقيع	التخصص	المرتبة العلمية	الاسم	
	فيزياء الجوامد	أستاذ	أ.د. أحمد عبد الله الغامدي	عضو
	فيزياء الجوامد	أستاذ مساعد	د.حنان جودة الحايس	عضو
	فيزياء الجوامد	أستاذ مشارك	د.عادل صالح فيده	مشرف مشترك
	فيزياء الجوامد	أستاذ	أد. هدى شحاته سليمان	مشرف رئيس

جامعة الملك عبدالعزيز رجب 1430هـ يوليو 2009 م



إهداء

إلى كل من ساندني وشد أزري إليك أمي وأبي(رحمه الله) وزوجي وإبني (بسام)



شكر وتقدير

كثيرة هي الدروب التي أسير فيها..وكثيرة هي خطاي التائهة..لكن.. لابد من درب تجد فيه خطاي من يهديها..ومن يرشدها لتفادي الزلل..ودرء الخلل.. وها أنا ذا اتخذ من الجد مطية ومنك هاديا ودليلا..لأسير في دروب العلم.. واستنير بمعرفتك واستدل بآرائك.. وانهل من خبراتك..ف جدتي دون بخل.. وبذلتي دون كلل..وتفانيتي دون ملل..واخيرآ أهديتني لذة قطف الثمرة.. وجني المحصول.. كل هذا وأنت في غاية السعادة وأتم الرضا فأسأل الله أن يجزل ثوابك وان يجعلك نبراس هدى ومشعل أمل لكل باحث ومجداف عزيمة لكل طالب علم.. إليك

ودائما هي سطور الشكر تكون في غاية الصعوبة عند الصياغة.. وربما لا تشعرنا دوما بقصورها وعدم إيفائها حق من نهديه هذه السطور واليوم أقف أمام الصعوبة ذاتها وأنا أحاول صياغة كلمات الشكر إلى ينبوع عطاء تدفق بالخير الكثير ليروي هذا الكيان ويدعم أسسه وقواعده إلى الدكتور/ محمود محمد النحاس جزيل الشكر والعرفان لمجهوده اللا محدود معي ..

كما أقدم أسمى عبارات الاعتزاز والتقدير إلى الدكتور / عادل صالح فيده والدكتور / سعود جميل يغمور على ما قدماه لي من مساعدة فلم يبخلوا على مد اكف العون والتشجيع لي فلهم مني فائق الشكر والثناء ومن الله المثوبة والمن والجزاء.

كما اشكر ذلك الإنسان الذي جسد لي صورآ للعطاء وايثارآ بوقته وجهده فمهما وصفت عطاءه ما أوفيته حقه فكل الشكر والعرفان إلى روح المرحوم المغفور له بإذن الله الدكتور /عمر أبو الخير.

كما ارفع أسمى آيات الشكر إلى عميدة كلية التربية للأقسام العلمية سعادة الدكتورة/ سناء أحمد خليفة على تشجيعها المستمر ومساندتها المتواصلة فجزاك الله عني كل خير.

وأتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة الدكتورة /فايزة عبدالرحمن باوزير على التشجيع الدائم والعمل المتواصل لتذليل الصعاب التي تواجه طالبات الدراسات العليا.

كما أتقدم باجزل آيات الشكر إلى سعادة الدكتورة / فاطمة سالم باهبري رئيسة القسم, على مساندتها للبحث العلمي وجهدها المتواصل لإنجاح مسيرتنا والشكر موصول لأعضاء هيئة التدريس وزميلاتي بقسم الفيزياء واخص بالذكر الدكتورة أسماء أحمد هندي.



دراسة بعض الخواص الفيزيائية للمركب العضوي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان شوق محمد علي الغامدي

المستخلص

حضرت الأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان TCNQ بتقنية التبخير الحراري في جو مفرغ . وقد أظهرت نتائج فحص التركيب البلوري أن مسحوق TCNQ متعدد التبلور بنظام بلوري أحادي الميل وان لأغشيتة الرقيقة كما حضرت وأيضا بعد تلدينها طبيعة بلورية في اتجاه مفضل للإنماء(022) كما تم تعيين أدلة ميلر (hkL) لقمم الحيود الناتجة بالفحص بحيود الأشعة السينية وذلك باستخدام برنامج خاص للحاسوب كما تم تعيين حجم التبلورات Crystallite Size وكانت في المدى النانوى واكدت هذه النتيجة بالمجهر الالكتروني الماسح.

تم قياس الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة من TCNQ كما حضرت وأيضا بعد تلدينها عند 423 كلفن لمدة ساعة وذلك باستخدام تقنية اسبكتر وفوتومتر تعتمد على قياس منحنيات أطياف النفاذية T وأطياف الانعكاسية R ومنها تم حساب الثوابت الضوئية (معامل الانكسار n ودليل الامتصاص k). وبتحليل أطياف معامل الامتصاص α أمكن حساب فجوة الطاقة E_{σ} ونوع الانتقال إلى جانب حساب أطياف معامل التو هين المولار ى

molar Extinction coefficient ومنه أمكن حساب شدة المتذبذب وشدة ثنائي القطب الكهربي لهذه الأغشية قبل وبعد التلدين. ومن خلال تحليل أطياف معامل الانكسار أمكن تعيين بعض البارمترات الهامة مثل طاقة المتذبذب وطاقة التفريق وثابت العزل عند الترددات العالية وكذلك ثابت العزل للشبيكة البلورية وأيضا النسبة بين تركيز حاملات الشحنة الحرة إلى كتلتها الفعالة وبالنسبة للخصائص الكهربائية للأغشية الرقيقة من TCNQ بين الكترودين من الذهب فقد تم دراسة العلاقة بين الموصلية الكهربائية النوعية ت ودرجة الحرارة حيث أوضحت النتائج أن للأغشية التي تم دراستها سلوك كهربي شبة موصل وبطاقة تنشيط حراري.

حضرت نبائط فولتضوئية من أغشية TCNQ مرسبة على شرائح من ارسينيد الجاليوم من النوع الموجب P-GaAs لتصميم خلية شمسية من وصلة غير متجانسة TCNQ/P-GaAs وقيست لها خصائص التيار - جهد عند درجات الحرارة المختلفة في حالة الإظلام وأيضا التيار - جهد تحت الإضاءة. ومن خلال تلك القياسات تم استنتاج بار امترات الوصلة واليات التوصيل فيها وأيضا بار امترات الخلية الشمسية مثل جهد الدائرة المفتوحة وتيار دائرة القصر و عامل الامتلاء وكفاءة الخلية الى جانب قياسات مميزات السعة -جهد واستنتاج ارتفاع حاجز الجهد واتساع منطقة الاستنفاد الاستنفاد التيام.



Study of Some Physical Properties of Organic Material Tetracyanoquinodimethane (TCNQ)

Shoug Mohammad Ali AL-Ghamdi

Abstract

Tertracyanoquinodimethan (TCNQ) thin films have been prepared by the thermal evaporation technique. The TCNQ powder showed a polycrystalline nature with a monoclinic structure while asdeposited and annealed films exhibited a preferred orientation of growth. Miller indices, *hkl*, values for each diffraction peak in XRD spectrum were calculated. The particle crystallite sizes of the films were determined from the XRD spectrum and scanning electron microscope. Optical properties of TCNQ thin films were characterized by using spectrophotometric measurements of transmittance, T, and reflectance, R, in the spectral range (200-2500)nm from which the absorption coefficient and the refractive index for as-deposited and annealed films were calculated. The analysis of the spectral behavior of the absorption coefficient allowed calculating the value of the optical band gap and the type of inter-band transitions. Besides, the extinction molar coefficient was calculated and was used to determine the oscillator strength and the electric dipole strength for the films. The data of the refractive index were analyzed to determine some parameters namely; the oscillator energy, dispersion energy, dielectric constant at high frequency and the lattice dielectric constant.

The temperature dependence of the electrical resistivity of Au/TCNQ/Au device in planar structure was studied and showed a semiconductor behavior. TCNQ thin films were deposited on p-GaAs single crystal substrate; the current-voltage and capacitance-voltage characteristics for TCNQ/p-GaAs junction sandwiched between two gold electrodes were investigated. The diode parameters such as ideality factor and barrier height were evaluated. The capacitance-voltage measurements showed that the formed junction is abrupt in its nature and the built-in potential was determined. Under illumination, the cell exhibits photovoltaic characteristics from which the photovoltaic parameters such as open circuit voltage, short circuit current, fill factor and conversion efficiency were calculated.



قائمة المحتويات

نموذج إجازة الرسالة

()	الإهداء
(هـ)	شکر وتقدیر
(و)	المستخلص
(ع)	قائمة المحتويات
(چ) (م)	قائمة الأشكال
()	قائمة الحداول
(ع) (ش)	قائمة الرموز والمصطلحات

	الفصل الأول: المقدمة والمسبح المرجعي والهدف من البحث
(1)	1-1 المقدمة
(3)	1-2 المسح المرجعي.
(10)	1-3 الهدف من البحث
	الفصل الثاني: الخلفية النظرية
(11)	1 -2 الخلفية النظرية
(12)	1-1-2 أشباه الموصلات العضوية
(12)	a-1-1-2 السمات التركيبية لأشباه الموصلات العضوية
(17)	te-1-1-b مناطق الطاقة في الجوامد من أشباه الموصلات العضوية
(21)	l-1-c− 2 حالات الإثارة الضوئية في أشباه الموصلات العضوية
(25)	d-1-1-d آليات الأنتقال وحركية حاملات الشحنة في المركبات العضوية
(30)	2-1-2 الخصائص الفولتضوئية من أشباه الموصلات العضوية
(30)	a-2-1-2 مقارنة للمواد الفولتضوئية العضوية وغير العضوية
(32)	ter-1-2-b بعض أهم أنواع الخلايا الشمسية من أشباه الموصلات العضوية
(39)	1-2-c فيزياء الخلايا الشمسية من المركبات العضوية
(41)	d-2-1-2-d خطوات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية
(43)	3-1-3 الخصائص الفولتضوئية
(43)	a-1-3-a شكل الدائرة المكافئة
	الفصل الثالث: التقنيات المعملية والطرق الحسابية
(49)	1-3 تحضير الأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان
(54)	2-3 تقنيات قياس سمك الأغشية الرقيقة
(54)	1-2-3 تقنية مقياس السمك الرقمي بالرنين لبلورة من الكوارتز
(55)	2-2-3 تعيين سمك الأغشية الرقيقة بطريقة التداخل الضوئي
	3-3 التقنيات المستخدمة في در اسة الخصائص التركيبية لمركب
(60)	رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان
(60)	1-3-3 تقنية حيود الأشعة السينية
(63)	2-3-3 تقنية المجهر الالكتروني الماسح
(65)	4-3 التقنيات المعملية والطرق الحسابية لتعيين الخصائص الضوئية
(66)	T و الانعكاسية R حساب القيم المطلقة للنفاذية T و الانعكاسية R
	2-4-2 قياسات المنحنيات الطيفية للامتصاص والنفاذية للأغشية الرقيقة للسقوط
(73)	العمودي للضوء باستخدام الإسبكتروفوتومتر
	3-4-3 قياس المنحنيات الطيفية للأنعكاسية عن سطوح الأغشية الرقيقة

(73)	للسقوط العمودي للضوء باستخدام الاسبكتروفوتومتر
	4-4-3 حساب الثوابت الضوئية k,n من قياسات الاسبكتر فوتومتر
(74)	Abs, R,T للأغشية الرقيقة عند السقوط العمودي للضوء
	a-4-4 تعيين الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة من منحنيات
(74)	السلوك الطيفي للامتصاص
	k, n تعيين الثوابت الضوئية k, n من النفاذية والإنعكاسية R, T
(75)	للأغشية الرقيقة عند السقوط العمودي للضوء
	5-3 تقنيات قياس الخصائص الانتقالية الكهربائية للأغشية الرقيقة من
(76)	مركب رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان
(79)	1-5-3 تقنية تعيين الموصلية الكهربائية
(79)	a-1-4 علاقة المقاومة النوعية الكهربائية بدرجة الحرارة
	6- 3 تحضير وقياس الخصائص للوصلات الثنائية غير المتجانسة
(83)	من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان / ارسينيد الجاليوم
	1-6-1 تحضير الوصلات الثنائية (O/I) كخلايا شمسية من
(83)	النظام ذهب– ارسينيد الجاليوم-رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان-ذهب
	2-6-2 قياسات منحنيات (التيار-جهد-درجة حرارة) وكيفية تعيين
(84)	بارمترات الوصلة الثنائية (حالة الإظلام)
	3-6-3 قياس منحنيات (التيار -جهد) في حالة الإضاءة وأيضاً منحنيات
(85)	الاستجابة الطيفية للخلايا الشمسية.
. ثنائي	الفصل الرابع: الخصائص التركيبية والضوئية للأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو
	الميثان TCNQ
(91)	4-1 التركيب البلوري لـTCNO
(91)	4-1-1 حيود الأشعة السينية عن مسحوق TCNO
(94)	2-1-4 حيود الأشعة السينية عن الأغشية الرقيقة من TCNO
X /	1-3-4 فحص تركيب الأغشية الرقيقة من TCNO بالمجهر الالكتروني
(95)	الماسح
. /	ح 4-2 فحص التركيب لـTCNQ بدر اسة أطياف الأشعة تحت
(98)	الحمراء وبتحليل فوربير (FT-IR)
. ,	

4-3 الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان......

الفصل الخامس: الخصائص الكهربائية والفولتضوئية للوصلات الثنائية غير المتجانسة من النظام ذهب /TCNQ/ارسينيد الجاليوم/ذهب كخلايا شمسية من (مركب عضوي / مركب غير عضوي)

1-5 نتائج قياسات المقاومة النوعية الكهربائية في حالة الإظلام للأغشية الرقيقة من
(113) TCNQ
2-5 المنحنيات المميزة (التيار - جهد- درجة الحرارة) للوصلة الثنائية
Au/TCNQ/P-GaAs/Au في حالة الإظلام
3-5 منحنيات (السعة – جهد) في حالة الإظلام للوصلة GaAs/TCNQ (123)
4-5 المنحنى الميز (للتيار-جهد) في حالة الإضاءة للخلية الشمسية
(123) Au/TCNQ/P-GaAs/Au
الاستنتاجات (126)
المراجع



قائمة الأشكال

عنوان الشكل

رقم الشكل

رقم الصفحة

(1-1) التركيب الجزيئي لمركب TCNQ (2) التمثيل البنائي لنظام التقارن في المركبات العضوية وأيضاً (1) (2-1) روابط الهجين (2-1) روابط الهجين (2-2) (على اليسار) الروابط $\sigma \cdot \sigma$ للإيثان كمثال مبسط لنظام (16) (2-2) روابط التقارن π (على اليمين) مناسيب الطاقة لجزيئات نظام التقارن . الحالة الأقل في الإثارة الطاقة لجزيئات نظام التقارن . الحالة الأقل في الإثارة π الغير مرتبطة π

رقم الشكل وقم الصفحة

رقم الشكل وقم الصفحة

المجهر الإلكتروني الماسح
(4.4) نتائج أطياف الامتصاص بالأشعة تحت الحمراء وبتحليل فوريير (99)
(4.5) منحنيات التوزيع الطيفي للإنعكاسيه R والنفاذيه T كذاله في الطول (104)
(asdeposited) الموجي للضوء الساقط على العينات بعد التحضير مباشره(eosited)
(asteposited)
(anneling) وبعد التلدين (201)
(6.4) يوضح السلوك لمعامل الامتصاص للعينات كما حضرت وأيضا بعد التلدين (201)
للأغشية الرقيقة من (TCNQ)
(105) منحنيات السلوك الطيفي لذليل الامتصاص للعينة قبل وبعد التلدين (201)
(107) (
$$hv$$
) منحنيات السلوك الطيفي لذليل الامتصاص للعينة قبل وبعد التلدين (201)
(107) (hv) (ahv) (ahv) (107)
(107) (hv) (ahv) (107)
(107) (hv) (ahv) (107)
(107) (hv) (ahv) (107)
(108) (hv) (hv) (ahv) (107)
(109) (10.4) يبين العلاقة بين $^{-1}(1 - ^{2}n)$ وطاقة الفرتونات²(nh) (107)
(109) (10.4) علاقة $^{-1}n (1 - ^{2}n)$ وطاقة الفرتونات²(nh) (107)
(11.5) علاقة $^{-1}n (1 - ^{2}n)$ وطاقة الفرتونات²(nh) (110)
(11.5) علاقة الموتونات (11.5) علاقة الفرتونات (11.5) (11.5) علاقة الفرتونات (11.5) علاقة الفرتونات (11.5) علاقة الموتونات (11.5) علاقة المولحي التينانية من النظام 10.5) على (11.5) معاد (11.5) على (11.5

كما في الشكل الداخلي بين ∆V . R_s العلاقة بين مقاومة الوصلة _B وجهد الانحياز الأمامي لتعيين (121) R_{sh} والخلفي لتعيين (5-6) علاقة لوغاريتم التيار للانحياز الأمامي ln I_F وجهد الانحياز الامامي V (121) للوصلة الثنائية GaAs/TCNQ عند درجات الحرارة المختلفة للوصلة في المدى من 298 كلفن إلى 373 كلفن. سم ريتشاردسون للعلاقة بين $\ln\left(\frac{I}{T^2}\right)$ و 1000/T لحساب (5-7) (122)ارتفاع حاجز الجهد وثابت ريتشاردسون لعلاقة بين مقلوب مربع السعة $1/C^2$ وجهد الانحياز V للوصلة (5-8) (125) الغير متجانسة Au/P-GaAs/TCNQ/Au (V-I) المنحنى (V-I) المميز للخلية الشمسية Au/TCNQ/P-GaAs/Au (125)في حالة الإضاءة وبمقاومة حمل R_I



قائمة الجداول

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول

- [4-1] نتائج تحليل هدب الحيود وتحديد معاملات ميلر لمركب TCNQ (93)
- [4-2] جدول أطياف TCNQ للتعرف على نوع الروابط لكل قمة امتصاص (100)
- (108) يبين قيم كل من E_d , E_0 , ϵ_L , ϵ_∞ للعينات كما حضرت وبعد (108) التلدين



قائمة الرموز والمصطلحات

درجة الحرارة المطلقة	Т
ثابت بولتزمان	k _B
طاقة التنشيط	ΔΕ
حركية حاملات الشحنة	μ
زاوية براج	θ
المسافات البينية بين مستويات الرص	d_{hkl}
العدد الموجي	ύ
المقاومة النوعية الكهربائية	ρ
معامل الإنكسار	Ν
دليل الإمتصاص	K
الطول الموجي	λ
طاقة الفوتونات	Hυ
طاقة الفجوة	E_{g}
النفاذيه	Т
الإنعكاسيه	R
طاقة المتذبذب	Eo
طاقة التفريق	Ed
ثابت العزل عند الترددات العالية	8∞
ثابت العزل للشبيكه	٤L
تركيز حاملات الشحنة	Ν
الكتلة الفعّاله	m*
معامل الإمتصاص	Α
طاقة الفونونات	E_{ph}
دالة العزل الكهربائي	3
الموصلية الضوئية	σ
عامل الجودة	Μ
التيار	Ι
الجهد	V
شحنة الإلكترون	Q
المساحة	A
تيار دائرة القصر	I _{sc}
جهد الدائرة المفتوحة	V _{oc}
كثافة التيار	J
مقاومة التوالي	R _s
مقاومة التوازي	R _{sh}
عامل الإمتلاء	FF
الكفاءة	η

ثابت ريتشاردسون الفعال
ارتفاع حاجز الجهد لحاملات الشحنة السائدة
جهد التماس
طول الانتشار للإلكترونات
طول الانتشار للثقوب الموجبة
القدرة
شدة ثنائي القطب الكهر بائي
الامتصاصية المولية
سمك العينة
اتساع طيف هدب الحيود عند منتصف الشدة
شحنة الإلكترون
سرعة الضوء
تيار الانحياز الأمامي
تيار الانحياز الخلفي
نسبة التقويم
مقاومة الوصلة
السعة



الفصل الأول

المقدمة والمسح المرجعي والهدف من البحث Introduction and Literature Survey and The Aim of the work

1-1 Introduction:

1-1 المقدمة:

رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان (Tetracyanoquinodimethane (TCNQ) جزئي عضوي صغير تركيبة الجزيئي كما في شكل (1-1) ويوجد به أربع مجموعات سيانو وجميع الكترونات π به غير موضعية ⁽¹⁾Delocalized وقد جذب الانتباه للدراسة وتحديدا لتحسين التركيب المايكرومتري والنانوميتري على قاعدة استخدام المادة في النبائط الالكترونية النانوية (²⁻⁴⁾ وهو من المركبات العضوية أخاذة للالكترونات وبشدة Strong electron Acceptor مع مركبات وعناصر غير عضوية و ويشكل مجموعة مختلفة من المتراكبات Complexes مع مركبات و عناصر غير عضوية و أيضا مع مركبات عضوية معطية للالكترونات و بشدة Complexes مع المعادن و أيضا مع مركبات عضوية معطية للالكترونات D. كما أنه مركب قابل للتفاعل مع المعادن المحتلفة و أيضا مع الجزيئات ⁽⁵⁾ في الحالة السائلة أو البخارية و أيضا في الحالة و الصلبة مكوناً متراكبات لانتقال الشحنة Charg complexes و فوتو الخارية و أيضا في الحالة و عادي مراحب تحفوية معطية الالكترونات المعائلة و البخارية و أيضا في الحالة و الصلبة مكوناً متراكبات لانتقال الشحنة Charg complexes و معامر عبير وفد حظي عادية . ولهذا المركبات موضا مع الجزيئات ⁽³⁾ في الحالة السائلة أو البخارية و أيضا في الحالة و تحفي تحموناً متراكبات لانتقال الشحنة و الحالة السائلة أو البخارية و أيضا مي المعادن و الصلبة مكوناً متراكبات لانتقال الشحنة و معامية اللائير و النظامي مع المعادن و الصلبة مكوناً متراكبات لانتقال الشحنة و تصابية العائلية أو البخارية و المعرية الغير و المونية الغير و المحلون المركب كشبة موصل عضوي تطبيقات الكترونية و فوتو الكترونية هامة مثل و عادية المركب كشبة موصل عضوي تطبيقات الكترونية و فوتو الكترونية هامة مثل و مانيز ستور المجال التأثيري (⁽¹⁾)</sup> و Field-Effect transistor (⁽¹⁾)</sup> و مرابنط الفتح (⁽¹⁾) و مرابنط الفتح (⁽²⁾) و مرابنو و فريز مرابن و مرابنو المائلة و المائلة و الموانية الغير و مرابنو و الموالة الكترونية و موتو الكترونية هامة مثل و مرانور الموال التأثيري (⁽¹⁾)</sup> و مرابط الفتح (⁽²⁾) و مرابنو و الفروني و مرابنو و مرابو و مرابنو و مرابع و مائلة و الالكترونية و موتو الكترونية و موتو الكترونية و موتو الكتروني و مرابع و مرابع و المائلة و المائلة (⁽¹⁾)</sup> و مرابع و مرابع و مرابع و مرابع و مرابع الفت (⁽¹⁾)</sup> و مرابع و مائلة و مرابع و مرابع



شكل (1-1) التركيب الجزيئي لمركب TCNQ

1-2 المسح المرجعي :

1-2

Literature Review:

ضمن إطار أشباه الموصلات العضوية واستخداماتها في التكنولوجيا الحديثة نلاحظ أن شبة الموصل العضوي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان (TCNQ) Tetracyanoquinodimethane قد جذب الانتباه بشدة من اجل تطوير التراكيب البلورية الماكرونية والنانونية والمستخدمة كمواد فعالة في تصنيع النبائط الالكترونية النانونية^{(1-1).} جزئ (TCNQ) جزئ عضوي صغير له تركيب جزيئي بنائي كما في شكل (1-1) . هذا التركيب عبارة عن أربع مجموعات سيانو (CN) والكترونات π جميعها غير موضعية ⁽⁴⁾ Delocalized . وهو مادة مستقبلة وبشدة للالكترونات Charge electron acceptor . وهو مادة مستقبلة وبشدة للالكترونات Charge-transfer وبالتالي يمكن منه تحضير العديد من المتراكبات ذات الشحنات المنتقلة Charge-transfer قابل وبالتالي مع مواد معطية للالكترونات عضوية أو غير عضوية . أيضا فان TCNQ قابل للتفاعل مع العديد من المعادن Metals أو الجزيئات ⁽⁵⁾ في الحالة السائلة و البخارية والحالة الصلبة مكوناً متراكبات ذات خصائص لانتقال الشحنات.

وقد خضع TCNQ لدراسات مكثفة في السنوات الماضية وذلك نتيجة لخصائصه الضوئية والكهربية الانتقالية غير العادية .

هذا إلى جانب تطبيقاته المتعددة والتي تشمل تر انزستورات تأثير المجال من المواد العضوية هذا إلى جانب تطبيقاته المتعددة والتي تشمل تر انزستورات تأثير المجال من المواد العضوية (⁶⁾ (OFET وأجهزة الإحساس (⁸⁾ Sensors (⁸⁾ ونحي طونية والكهربائية للشق الانودي ⁽⁷⁾ devices وأجهزة الإحساس (⁸⁾ Sensors (⁸⁾ الخصائص الضوئية والكهربائية للشق الانودي ⁽⁷⁾ devices ⁽⁷⁾ من طبق المتعاما شديدا من حيث قابليتها للتطبيق بالإضافة لوجهة النظر النظرية . وفي TCNQ تثير اهتماما شديدا من حيث قابليتها للتطبيق بالإضافة لوجهة النظر النظرية . وفي ألحقيقة فان قيم الموصلية الكهربائية العالية نسبيا والتي تتراوح بين ²⁰ إلى ⁴ 10 أوم⁻¹ سم⁻¹ والتي يمكن الحصول عليها من المتراكبات ذات الشحنة الانتقالية والتي يتم تحضيرها من المتراون- والتي يمكن الحصول عليها من المتراكبات ذات الشحنة الانتقالية والتي يتم تحضيرها من الكترون- والتي يمكن الحصول عليها من المتراكبات ذات الشحنة الانتقالية والتي يتم تحضيرها من الكترون- والتي يمكن الحصول عليها من المتراكبات ذات الشحنة الانتقالية والتي يتم تحضيرها من الكترون- والتي يمكن الحصول عليها من المتراكبات ذات الشحنة الانتقالية والتي يم تم تحضيرها من الكترون- والتي يمكن الحصول عليها من المتراكبات ذات الشحنة الانتقالية والتي يتم تحضيرها من الكترون مابين حاملات الشحنة الكهربائية العالية يمكن إرجاعها التوصيل مع تجاذب إلكترون- وبالتالي فان دراسة أنظمة الكترونات التقارن π في المركبات العضوية المستوية TCNQ مثل وبالتالي فان دراسة أنظمة الكترونات التقارن π في المركبات العضوية المانحة Plana مثل وبالتالي فان دراسة أنظمة الكترونات التقارن π في المركبات العضوية المانحة وبالم ألمانون وبخاصة في منطقة الطيف للأشعة تحت الحمراء ومنطقة الطيف المرئي لمتراكبات TCNQ (¹⁰⁻¹⁰)</sup> ولكن هذه الدراسات لم نتم الخصائص ومنطقة الطيف الأسعة تحت الحمراء ومنطقة الطيف المرئي لمتراكبات TCNQ (¹⁰⁻¹⁰)</sup> ولكن هذه الدراسات لم نتم الخصائص متحددة للامتصاص الضوئي وبخاصة في منطقة الطيف المرئي لمتراكبات TCNQ (¹⁰⁻¹⁰)</sup> ولكن هذه الدراسات لم نتم الخصائص ومنطقة الطيف المرئي لـ TCNQ (¹⁰⁻¹⁰)</sup> ولكن هذه الدراسات لم نتم الخصائص الضوئية في منطقة الطيف المرئي لـ TCNQ (¹⁰⁻¹⁰)</sup> ولكن هذه الدراسات لم نتم الخصائص الضوئية في منطقة الطيف المرئي لـ TCNQ (¹⁰

في عام(1986) قام جير لاندا وآخرون ⁽²³⁾ Girlanda etal بدراسة أطياف الأغشية الرقيقة لـ TCNQ في منطقة الأشعة فوق البنفسجية والمرئية في مقارنه مع الأطياف المناظرة لنفس المادة في صورة بلورات أحادية ومسحوق وأيضا ذائبة في محاليل.

كما تم أيضا دراسة الخصائص الالكترونية لـ TCNQ بطرق نظرية في البداية بواسطة لوتيز ⁽²⁴⁾ Lowitz عام (1967) باستخدام الطرق النظرية المختلفة واستمرت هذه الدراسات وحتى العام (1979) من خلال المراجع ⁽³²⁻²⁵⁾ من اجل تفسير النتائج العملية وبخاصة للأطياف الضوئية . لوحظت التفاعلات للشحنة المنتقلة (CT) Charge-transfer (CT فوق التركيز الحرج للايونات الغروية للمواد الخاضعة للتوتر السطحي Surfactants فوق التركيز الحرج للايونات الغروية (CMC) مع مواد مختلفة مستقبلات للالكترونات الخروية Electron acceptors وتميزت بإمكانية استخدامها في تعيين(CMC) للمواد المختلفة الخاضعة للتوتر السطحي (SMC) . وأطياف الامتصاص لمحلول مائي من TCNQ حيث قمة الخاضعة للتوتر السطحي بما يوضح أن التفاعل المتصاص مع الكايتونات لهذه المتصاص عند 610 ناتومتر هذه القمة يحدث لها إزاحة بتأثير المواد الخاضعة للتوتر السطحي بما يوضح أن التفاعل لـTCNQ مع الكايتونات لهذه المواد الخاضعة للتوتر السطحي بما يوضح أن التفاعل لـTCNQ مع الكايتونات لهذه المواد بينما لا يتفاعل مع الامتصاص منه.

وقد نشرت در اسات عن تحضير البلورات في حالتها الحجمية للمتر اكبات العضوية ذات الشحنة المنتقلة باستخدام عناصر الاقلاء مع TCNQ مثل البوتاسيوم (K(TCNQ) والروبيديوم (Ru(TCNQ. وبدراسة هذه المتراكبات في حالتها البلورية الحجمية ظهر تأثير المقاومة السالبة عند درجات الحرارة المنخفضة وتم نشر تلك النتائج مع محاولات نظرية لتفسير هذه النتائج ⁽⁴²⁻³⁷⁾ ولتصنيع نبائط من متراكبات TCNQ مع عناصر الاقلاء يجب أن تكون على هيئة أغشية رقيقة بدلا من البلورات الحجمية . وقد حضر متراكب TCNQ مع البوتاسيوم (K(TCNQ) على هيئة أغشية رقيقة بطريقة الترسيب البخاري الفيزيائي Physical Vapor deposition مصاحب بتفاعل الإحلال الكيميائي في الحالة الجامدة (45) Solid State chemical replacement حيث أظهرت الأغشية خاصية التلوين الضوئي Photochromic كما أظهرت أطياف النفاذية لـ (TCNQ) K قبل وبعد تشعيعها بشعاع ليزر بطول موجى 632.8 نانومتر انه بعد التشعيع يتغير لون البقعة المشععة من اللون الأزرق الداكن إلى اللون الأصفر وهذا ما يعرف بخاصية التلوين الضوئي ويتضح ذلك أيضا في الاختلاف في أطياف النفاذية قبل وبعد التشعيع عند الأطوال الموجية 650,405 نانومتر وهذه النتائج دعمت بدراسة التركيب والتضاريس السطحية للأغشية بالمجهر الالكتروني الماسح. وخاصية التلوين الضوئي لـ K(TCNQ) تجعل أغشيتة مناسبة كوسط لتخزين المعلومات ويستخدم كوسط تخزين في صناعة أقراص العرض على الفيديو DVD.

كما تظهر نتائج القياسات الكهربائية لهذه الأغشية سلوك ثنائية الاستقرار الانعكاسية AL/K(TCNQ)/AL للنبيطة AL/K(TCNQ) عند درجة حرارة الغرفة وأعلى منها في بعض الحالات .

وأيضا وضع الدارسون طرق لوصف انتقال الشحنة في الأغشية الرقيقة من وأوضحا أن هذا السلوك لا يقتصر على (K(TCNQ) بل في العديد من المتراكبات مثل (Na(TCNQ) وقد جذب السلوك الكهربائي ثنائي الاستقرار في المواد الجزيئية الالكترونية الانتباه للعديد من الباحثين ⁽⁴⁶⁻⁴⁴⁾ بسبب تعدد تطبيقاته مثل مجال مقاس النانو Nanometer-Scale ونبائط المفاتيح Switching devices ونبائط الذاكرة عالية الكثافة Nanometer-Scale ونبائط المفاتيح Ultra high density memory devices ونبائط الذاكرة عالية المتراكبات للشحنة المنتقلة من Ultra high density memory devices حيث ركز العديد من الباحثين على المتراكبات للشحنة المنتقلة من TCNQ مع المعادن PM-TCNQ حيث M المعادن تمثل الفضة Ag والنحاس Cu والمعادن الأخرى . هذه المتراكبات التي تظهر السلوك الكهربائي تثائي الاستقرار ومميزات المفتاح Switching characteristics للتغيير من حالة عالية الممانعه (Off-state) لي حالة الممانعة الأقل (on-state) في الأغشية الرقيقة من متراكبات QTONQ المعدنية ⁽⁵⁰⁻⁴⁷⁾. والمتراكبات المعدنية لـ M-TCNQ وهي TCNQ متراكبات QTONQ وهي المحدنية المانغة الأقل (In-state) معادين المعدني والانيون متراكبات QTONQ المعدنية الواحد مع التميز بين أعمدة الكايتون المعدني والانيون مدراكبات QTONQ بينما تعمل كمعطيات للإلكترون TCNQ بينما تعمل انيونات XCNQ كانتون المعدني والانيون مديث ذرات المعدن تعمل كمعطيات للإلكترون Donor بينما تعمل انيونات XCNQ كانتون المعدني والانيون كاندانون XCNQ المعدنية الراكترون كامون الكانون المعدني والانيون تمالية الرقيقة من مدراكبات QCN المعدنية الواحد مع التميز بين أعمدة الكايتون المعدني والانيون كانداكرونات XCNQ المعدن تعمل كمعطيات للإلكترون ZCNQ بينما تعمل انيونات TCNQ كآخذات

وقد ارجع بوتيمبر وآخرين ⁽⁴⁴⁾ Potember etal وأيضا كاميتسوس واخرين ⁽⁵¹⁾ TCNQ الممانعة المنخفضة (ON-state) لتكوين جزيئات متعادلة من TCNQ غير الدقيق في نسبة المولية Neutral non-stoichiometric .

قام كل من دومينكيو دى كارو وآخرين ⁽⁵²⁾ Dominique de Caro في عام (2000) وأيضا روجاس وآخرين ⁽⁵³⁾ Rojas في عام (2001) بدراسة الأغشية الرقيقة من المتراكب رباعي فيافولفالينTTF- رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان TCNQ (أي للمتراكب (CVD) والمرسب على الفولاذ المقاوم للصدأ وبتقنيته الكيميائية البخارية (CVD) المختلفة . هذا إلى جانب دراسة التركيب الالكتروني لأغشية النظام السابق بنموذج شبة أحادي المختلفة . هذا إلى جانب دراسة التركيب الالكتروني لأغشية النظام السابق بنموذج شبة أحادي الأبعاد Dhotoenission Spectroscopy وأيضا بأطياف الأشعة السينية والفوتوالكترونية الأبعاد ميث يظهر تفريق مناطقي قرب منسوب فيرمي عند درجة حرارة منخفضة حوالي 100 كلفن وعند درجة حرارة الغرفة يظهر شحنات الانيونات TCNQ وأيضا المتعادلة ومنا المعادلة المتعادلة المتعادلة والفرتواني المتعاد الانيونات TCNQ وأيضا المتعادلة المتعادلة المتعادلة المتعاد

أيضا في عام (2001) قام أسوك جانا وآخرين⁽⁵⁴⁾ Asok K.Jana etal وبدراسة أطياف الامتصاص لـ TCNQ في محاليل غروية Micellar solutions لدراسة انتقال الشحنة (Charge Transfer (CT) في المركب حيث أوضحا أن المحلول المائي من المركب
في العام (2004) أيضا قام بورتشالوفسكي وآخرين ⁽⁵⁶⁾ Bortchagovsky etal ⁽⁵⁶⁾ بدراسة الخصائص الضوئية لنظام من طبقتين الأولى غشاء من فيثالوسيانين النحاس CuPe محضرة بالتبخير الحراري في جو مفرغ والطبقة الثانية غشاء رقيق من خماسي ديسيل Acompositien وتمت Langmuir-Blodgett وأيضا بالنفاذية الضوئية .

وتوضح النتائج تفاعل قوي بين مادتي النظام وتوضح الخصائص الضوئية للنظام انها ليست مجموع الخصائص للطبقتين وان المادة الجديدة لها مناطق امتصاص فعالة عند 1.08 إلكترون فولت , 2.85 إلكترون فولت ومنطقة الامتصاص الأخيرة هذه تنطبق مع نتائج القمة الظاهرة من أطياف التيار الضوئي بما يوضح أن الشحنة تنتقل في النظام المتراكب من فيثالوسيانين النحاس إلى خماسي ديسيل TCNQ وفي نفس العام أيضا (2004) قام ياكوفانجلو وارسلان (⁷⁷⁾ المحامة من TCNQ وفي نفس العام أيضا (2004) قام ياكوفانجلو وارسلان المتراكب بين TCNQ وفينيل انثرافين TCNQ المحدة (CT) في المتراكب بين TCNQ وفينيل انثرافين TCNQ ومحمدة (CT) وفينود المورة المتراكب بين محامع المورة النتائج موصلية كهربائية المتراكب الناتج عند درجة حرارة المتراكب بين محامع الفرت النتائج موصلية كهربائية المتراكب الناتج المورة المراكب الناتج عند درجة الحرارة الموصلية المتراكب الناتج الحرارة المراكب الناتج الموصل المتراكب الناتج . وأيضا فان الأطياف الضوئية توضح نتائجها أن المتراكب الناتج فجوة طاقة من النوع المباشر بقيمة 2.46 إلكترون فولت.

في عام (2006) قام ارينا وآخرين ⁽⁵⁸⁾ Arean etal بتحضير أغشية رقيقة من تم تنميتها من الحالة السائلة باستخدام محاليل TCNQ حيث كان للأغشية تركيبا على هيئة أسلاك بأقطار في حدود الميكرون وفي اتجاه مفضل للإنماء وبالتحليلات الاسبكتروفوتومترية تبين أن الأغشية الرقيقة كما حضرت تتكون من TCNQ المتعادل وله خصائص ضوئية تعتمد على الاستقطاب. ويتفاعل TCNQ ذو التركيب الميكروني بتعريضه لأبخرة المذيبات العضوية ومكونا متراكبات ذات الشحنة المنتقلة وتتميز بالاختزال الجزئي للجزيئات العضوية ومتحولا من الحالة المتعادلة إلى الحالة أحادية التأين. كما تم دراسة تضاريس الأغشية الرقيقة قبل وبعد تعرضها للأبخرة باستخدام الميكرسكوب الضوئي وأيضا بالمجهر الالكترونى الماسح.

في نفس العام (2006) قام أيضا ارينا وآخرين ⁽⁵⁹⁾ Arena etal بدراسة أنظمة من طبقتين عضويتين الأولى من مشتق بولى ثيوفين محضرة بالترسيب الكهربي متبوعة بطبقة من TCNQ محضرة بالتكسية المغزلية Spin Coating وتمت الدراسة بقياسات اسبكتروفوتومترية في المدى الطيفي من الأشعة فوق البنفسجية مارا بالطيف المرئي إلى طيف الأشعة تحت الحمراء (UV-VIS-IR) وطبقا للنتائج الضوئية فان الجزيئات الأخاذة الأشعة تحت الحمراء (UV-VIS-IR) وطبقا للنتائج الضوئية فان الجزيئات الأخاذة Acceptor للالكترونات تختزل إلى الحالة الأيونية الأحادية وبالتالي فان تفاعل الشحنة المنتقلة يحدث عن السطح البيني مع ترسيب كهربي للبوليمر والذي يعمل كمعطى للالكترونات Rectifying hetero مقومة معلى متائية غير متجانسة مقومة Rectifying hetero بترسيب طبقتين من أشباه موصلات عضوية على شرائح من السيلكون أحادي البلورة الطبقة الأولى من بولى ايثيلين ديوكسي ثيوفين

Poly(3,4-ethylendioxy thiophene) ويعرف اختصارا بـ (PEDOT) والطبقة الثانية من ستايرين ثلفونيت Styrenesulfonate وتعرف اختصارا بـ (PSS) . ودرس تأثير إدخال طبقة من TCNQ بينهما حيث أوضحت النتائج تحسنا ملحوظا في الاستجابة الكهربائية للنبيطة تحت تأثير الإضاءة .

 π ويعتبر TCNQ (كجزئ عضوي صغير) شبة موصل جيد في أخذه للالكترونات Good π - acceptor وقابل لتكوين مركبات مستقرة جامدة مع المواد المعطية للالكترونات Good π - acceptor وقابل لتكوين مركبات مستقرة جامدة مع المواد المعطية للالكترونات رونات (محاليل) الى أغشية Electron donors (مدانج جامدة). والأغشية الرقيقة من المركبات العضوية صغيرة الجزئ مثل TCNQ ومتراكباته المعدنية يمكن تحضيرها عادتا بعدة تقنيات منها

- الترسيب البخاري الكيميائي ⁽⁶³⁾
- High vacuum physical الترسيب الفيزيائي في جو عالي التفريغ deposition⁽⁶⁴⁾

- الترسيب النسيجي بشعاع الجزيئات العضوية Organic Molecular Beam. Epitaxy⁽⁶⁵⁾.
 - الترسيب بتقنية لانجمير بلودجت (66) Langmuir-Blodgett Technique

1-3 الهدف من البحث:

1-3The Aim of The Work

ويكمن الغرض من هذا العمل في دراسة الخصائص التركيبية والضوئية والكهربائية الانتقالية بالإضافة إلى عمل وصلة ثنائية من المركب TCNQ على شرائح أحادية من ارسنيد الجاليوم ودراسة خصائص هذه الوصلة كخلية شمسية في حالة الإظلام والإضاءة. حيث تحتوي هذه الرسالة على خمسة فصول محتوياتها كالآتي:

1- الفصل الأول: ويضم المقدمة والهدف من البحث والمسح المرجعي.

2- الفصل الثاني: ويشمل الخلفية النظرية وبعض الخصائص الفيزيائية للمواد العضوية.

3- الفصل الثالث: ويحتوي على التقنيات المعملية والطرق الحسابية.

4- الفصل الرابع : ويوضح النتائج التركيبية والضوئية للأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان TCNQ.

5- الفصل الخامس: ويبين الخصائص الكهربائية والفولتضوئية للوصلات الثنائية غير المتجانسة من النظام ذهب /TCNQ/ارسينيد الجاليوم/ذهب كخلايا شمسية من (مركب عضوي / مركب غير عضوي).



الخلفية النظرية

Theoretical Background

الفصل الثاني

الخلفية النظرية

Theoretical Background

2-1: Theoretical Background

1-2 الخلفية النظرية :

تطورت البحوث والدراسات النظرية والعملية في مجال أشباه الموصلات العضوية وإنتاج النبائط الفوتوالكترونيه وبخاصة (الخلايا الشمسية منها) خلال الثلاثين عاما الماضية وبخاصة في خلال العشر سنوات الأخيرة في محاولات لزيادة كفاءة التحويل لهذه الخلايا من منظور علمي تكنولوجي واقتصادي ومن المعلوم أن أي تقدم في مجال الخلايا الشمسية من المركبات العضوية يحتاج لفهم واضح للخصائص الفيزيائية لأشباه الموصلات العضوية المركبات العضوية يحتاج لفهم واضح وكذلك للتصميم Design والتركيب والأداء للنبائط الفوتوالكترونيه المحضرة منها.

ونتناول هنا شرحاً للقواعد الأساسية للخصائص الفيزيائية لأشباه الموصلات العضوية مثل عمليات الإمتصاص الضوئي وتوليد حاملات الإثارة بالضوء الممتص وكيفية إنتقالات حاملات الشحنة إلى جانب مراجعة لأهم التصاميم التركيبية المختلفة للخلايا الشمسية من المركبات العضوية والمحضرة بتقنيات مختلفة وتعريف لأهم البارامترات المميزة لأداء هذه الخلايا.

Organic Semiconductors (OSC's) أشباه الموصلات العضوية (-2-1-1 أشباه الموصلات العضوية 2-1-1-a

2-1-1-a :Structural aspects of Organic Semiconductors (OSC's)

 π^{-7} تشترك جميع أشباه الموصلات العضوية في احتوائها على روابط أنظمة التقارن π^{-7} (71) (Conjugat π -electrons) (71)

وزوجية) الإيثيلين وفي شكل وزوجية) الحلقة البنزين Benzene والخاصية الرئيسية لهذا النظام هي كون الكترونات (2-1b) لحلقة البنزين Benzene والخاصية الرئيسية لهذا النظام هي كون الكترونات الرابطة π-electrons لها حركية أكبر كثيراً من الكترونات الرابطة σ وبالتالي فهي الكترونات غير موضعية بحيث يمكن لهذه الإلكترونات القفز من موقع لآخر بين ذرات الكربون نظراً لإنخفاض حواجز الجهد كثيراً بالنسبة لجهود التآين.

كما يتميز نظام روابط التقارن π بالرنين في هذه الرابطة كما في شكل (2-1c). وأيضاً في كيفية امتصاص الضوء وإنبعاثه خلال هذا النظام وبالتالي كيفية توليد حاملات الشحنة بالإثارة الضوئية وأيضاً كيفية انتقال حاملات الشحنة داخل شبه الموصل العضوي.

ولبيان كيفية تكون نظام التقارن (والذي يعتبر الوحدات الأساسية في بناء شبه الموصل العضوي) فإن أي ذرة كربون في شبه الموصل العضوي تتحد مع ثلاث ذرات متجاورة بثلاث روابط متساوية من نوع σ bond Sigma bond على شكل مثلث في مستوى بثلاث أوربيتالات معين ² روابط متساوية من نوع σ bond bond sa يناث أوربيتالات تكافؤ ذرية للكربون هي 2S ، $_{\rm x}$ 2S معين $_{\rm x}$ 2S أما الأوربيتال الهجيني الرابع $_{\rm zp_z}$ فيقع عمودياً على مستوى الروابط σ ليتداخل جانبيا ، $_{\rm vp_z}$ أما الأوربيتال الهجيني الرابع $_{\rm zp_z}$ فيقع عمودياً على مستوى الروابط σ ليتداخل جانبيا معن روابط أما الأوربيتال الهجيني الرابع $_{\rm zp_z}$ فيقع عمودياً على مستوى الروابط منداخل جانبيا معن روابع الموربيتال الهجيني الرابع $_{\rm zp_z}$ فيقع عمودياً على مستوى الروابط σ ليتداخل جانبيا خارج الجزئ ليشكل الرابطة π الضعيفة والتي تمثل توزيع الكتروني على شكل سحابة الكترونية تحيط بالجزئ كما في شكل (10-2) . وتترابط هذه الوحدات مع بعضها البعض ولتكوين جزيئات أطول فيما يعرف بعملية البلمره البلمره الموابط وتترابط أله ولتكوين الجامد من أشباه الموصلات العضوية تتراص جزيئات المركب العضوي وتترابط فيما بينها المولي فيما البعض ولتكوين الجامد من أشباه الموصلات العضوية تتراص جزيئات المركب العضوي وتترابط فيما بينها بروابط جزيئية ضعيفة بقوى فاندر فال ولناك تركيب الجامد العضوي يعالج بنظرية ولتكوين الجامد من أشباه الموصلات العضوية تتراص ولالك تركيب الجامد العضوي الجامد من أشباه الموصلات العضوية تراص جزيئيات المركب العضوي وتترابط فيما بينها بروابط جزيئية ضعيفة بقوى فاندر فال ولناك تركيب الجامد العضوي يعالج بنظرية فيما بينا الأوربيتالات وهذا على عكس المركبات غير

العضوية والتي تعالج نظريا بنظرية المناطق Band theory وبالتالي فإنه يمكن تصنيف الجوامد من أشباه الموصلات العضوية طبقاً لسماتها التركيبية وخصائصها الميكانيكية وعلى رأسها الذوبانيه وكيفية تحضيرها على هيئة أغشية رقيقة كما يلي ⁽⁸⁸⁻⁸⁴⁾:

1- البوليمرات Polymers

وهو ترابط لعدد كبير "n" من الوحدات المتماثلة والمعروفة باسم المونمر Monomer بروابط تساهمية خطية وترابط وحدتين فقط من المونمر (n=2) تعطي جزيئات تعرف باسم "دايمر Dimers" وإذا كان الترابط بعدد كبير من المونمر (n من 10 إلى 1000 وحده) فإن الناتج هو جزيئات البوليمر وهناك إمكانية لتوصيل جزيئات البوليمر بعضها ببعض وأيضاً إمكانية ربط مجموعات فعالة كتفر عات لجزئ البوليمر يزيد من ذوبانه ويكسبه خصائص فيزيائية مرغوب فيها. ويمكن تحضير البوليمر ال على هيئة أغشية رقيقة Thin Films من المورفية المريزي والأغشية المحضرة في أغلبها أمورفية محاليل البوليمرات أي بطرق مبالة wet المريزي والأغشية المحضرة في أغلبها أمورفية التركيب Processes wet التركيب Amorphous structure

2- الأوليجمرات Oligomers

هي جزيئات صغيرة من البوليمر وهي جزيئات تنتج من ترابط تساهمي بين جزيئات المونمر وبعدد n (من 3 إلى 8) جزيئات والأولوجيمرات الأعلى في عدد الجزيئات تحمل جميع الخصائص الكهربائية والضوئية الأساسية للبوليمر . والأولوجيمرات منها مايذوب ومنه مالا يذوب ويمكن تحضير الأغشية الرقيقة منها وفي غالبها ذات تركيب متعدد التبلور Polycrystalline

3- المركبات العضوية الشجيريه Dendrimers

وهي مركبات جزيئية من تكرار اتحاد وحدات المونمر بروابط تساهمية ولكن في الإتجاهات الثلاثة (Three dimensional) أي أنها جزيئات غير خطية كما في البوليمرات وهذا النوع من المركبات منها ما يذوب ومنه ما لا يذوب ويمكن تحضيرها على هيئة أغشية رقيقة وبتركيب بلوري أمورفي وبدرجة حرارة عالية للتحويل إلى الحالة البلورية glass transition temperature

4- الخضاب Pigments

وتستخدم أغلبها في الدهانات Paints وتتكون أساساً من جزيئات صغيرة تظهر فيها الخصائص النوعية لإمتصاص الضوء وتوليد حاملات الشحنة . وهذا النوع من أشباه الموصلات العضوية يمكن تحضير الأغشية الرقيقة من مساحيقها(Powders) بتبخيرها

5- الأصباغ Dyes

جزيئات عضوية صغيرة ذات تركيب كيميائي وتوزيع الكتروني مشابه للخضاب مع وجود مجموعات فعالة جانبية تزيد من إمكانية ذوبانها وكما في الخضاب فإن الأصباغ تحضر منها الأغشية الرقيقة بالتبخير الحراري المعتاد لمسحوق المادة في جو مفرغ كما يمكن تحضيرها داخل مادة البوليمر. كما يمكن ربطها كيميائيا بجزيئات البوليمر.

6- البلورات السائلة Liquid Crystals

البلورات السائلة عبارة عن مركبات عضوية قد تكون بوليمرات أو أوليجومرات أو خضاب أو أصباغ تتمتع بتركيب بلوري للجزيئات والجامد منها تظهر فيه خصائص الجزئ المنفرد وبخاصة عمليات امتصاص الضوء وتوليد حاملات الشحنة وكيفية انتقال حاملات الشحنة ويمكن تحضير الأغشية الرقيقة منها بطرق مبللة أو أخرى جافة ولها تركيب بلوري عالى الترتيب.

وجميع الأصناف السابقة من أشباه الموصلات العضوية لابد من تنقيتها جيداً Carefully purified قبل استخدامها في تصنيع أو تحضير الخلايا الفولتضوئيه منها (PV) Photovoltaic وفي مجال التنقية يمكن استخلاص المادة النقية من محاليلها بطرق كيميائية ومنها ما ينقى بتكرار عمليات التسامي لمساحيقها في جو مفرغ. مما سبق يتضح أنه يمكن تقسيم أشباه الموصلات العضوية إلى قسمين كبيرين:. <u>القسم الأول</u> : مركبات ذات وزن جزيئي صغير tow-molecular weight وتشمل المونيمرات والدايمر والأليجومرات والخضاب والأصباغ

(π -conjugate system) π (لقسمين يشترك في وجود نظام التقارن لإلكترونات π (π -conjugate system) والذي تكراره ينتج شكل نطاقي يشابه الشكل النطاقي لمناطق الطاقة في شبه الموصل غير العضوي والمستنتج من نظرية المناطق. ويتضح نظام التقارن لإلكترونات π في شكل (2-2) للإيثيلين كمثال و على يمينه تمثيل لهذا النظام من نظرية الأوربيتالات الجزيئية.



شكل (1-2) التمثيل البنائي لنظام التقارن في المركبات العضوية وأيضاً روابط الهجين



2-1-1-b مناطق الطاقة في الجوامد من أشباه الموصلات العضوية ⁽⁹⁴⁻⁸⁹⁾

2-1-1-b :Energy Band in Organic Solid Semiconductors

من المعلوم أن التركيب النطاقي لمناطق الطاقة للجوامد غير العضوية وبخاصة المتبلورة منها وعند منتصف منطقة بريلوين يتم بإستخدام نظرية المناطق في الجوامد Band Theory والذي يصف شبه الموصل كمخطط للطاقة لإلكترونات شبه الموصل على هيئة نطاق Conduction CB لمعتلأ بالإلكترونات ونطاق توصيل Conduction CB متكافؤ Band فارغ من الإلكترونات ويفصلهما فراغ طاقي بطاقة فجوة (E_g) Energy gap حيث Band فارغ من الإلكترونات ويفصلهما فراغ طاقي بطاقة فجوة (E_g) ويت الما الجوامد من أشباه الموصلات غير العضوية الأمورفيه فيمثل الشكل النطاقي كعلاقة بين الطاقة E وكثافة المناسيب (E) وحيث

ينتج نطاق التوصيل E_c ونطاق التكافؤ E_v وبينهما الفراغ الطاقي والمعروف $g(E) \alpha = E'^2$ باسم فجوة الحركية Mobility gap E_g .

وبالنسبة للجوامد العضوية وطبقاً لنظرية الأوربيتالات الجزيئية Orbital molecular orbitals فإن تداخل الأوربيتالات للجزيئات المتراصة والجامد يؤدي إلى تجمع للأوربيتالات المشغولة الأعلى في الطاقة (HOMO) Heighst Occupied Molecular Orbitals معاً. بينما تنتج مع الأوربيتالات الأدنى في الطاقة والفارغة معاً Lowest Unoccupied - HOMO) بفصلها فراغ طاقى بفجوة طاقه (Molecular Orbitals (LUMO) E_g = (LUMO) وحيث أن تراص الجزيئات في المركبات العضوية يتم بروابط ضعيفة نتيجة قوى فاندرفال لذلك فهي أقرب لتركيب الجوامد غير العضوية الأمورفية ولذلك تكون المقارنة والتناظر بين شكل مناطق الطاقة في المركبات العضوية و شكل مناطق الطاقة في الجامد غير العضوي الأمورفي وهذا ما يوضحه شكل (3-2) هذا التناظر يوضح أن تكرار روابط التقارن في جزيئات المركب العضوي وامتداد هذه الروابط عبر جزيئات المركب العضوي الجامد π يناظر تركيب لمناطق الطاقة LUMO ، HOMO كما يوضح ذلك شكل (2-4) في البولي ثيوفين كمثال: $(^{95,74,73})$ علماً بأن أي تشوه في تكرار نظام التقارن π يعني تكوين موجة لشبه جسيم (جسيم كاذب) Quasi-particale مثل السوليتون بأنواعه والبولارون بأنواعه والأكزيتون Excitons وهذا الأخير يمكن إيضاحه كمثال كما في شكل (2-5) حيث يتضح أن إثارة المركب العضوي يولد إلكترون – وثقب موجب على طول الجزئ ولكن الجسيمان في حالة ترابط بقوى كولوم بحيث يتحركان في المادة معاً كجسيم واحد يعرف بالأكزيتون وإذا كان الأكزيتون موضعياً Localized عرف باسم أكزيتون فرنكل Frenkel exciton وإذا كان غير موضعي أي يمتد على طول عدد كبير من وحدات الجزئ المتكرر عرف باسم أكزيتون موت - فانير Mott-Wannier Exciton

ومن الجدير بالذكر هنا أن الأكزيتون المتكون في معظم أشباه الموصلات غير العضوية يكون بطاقة ربط لا تتعدى قيمتها 0.01 إلكترون فولت بينما في المركبات العضوية فتصل قيم طاقة ربط الأكزيتون إلى حوالي 0.4 إلكترون فولت وهي طاقة كبيرة إذا ما أريد فصل هذا الأكزيتون إلى زوج من الشحنات الحرة إلكترون وثقب موجب وهذا يمثل أكبر مشكلة في استخدام أشباه الموصلات العضوية في مجال إنتاج الخلايا الشمسية.

وأيضا البولارون كمثال في البولي ثيوفين وما يناظره من مخطط لمناطق الطاقة يوضحها شكل (2-6) حيث مناطق الطاقة المستوية تكون ضيقة وأيضا حركية الحاملات أقل وبالتالي الكتلة الفعالة ^{m*} أكبر منها في حالة المركبات غير العضوية.



في

شكل (3-2) يوضح دالة كثافة المناسيب مع الطاقه مقارنة بين المواد الغير عضوية والعضوية



شكل (2-4) تكرار أنظمة التقارن وما يناظرها من مخطط نطاقي لمناطق الطاقة للبولي ثيوفين كمثال



شكل(2-5) شكل لمخطط مناطق الطاقة للإكزيتون الأحادي والثلاثي



شكل (6-2) تكرار أنظمة التقارن في البولي ثيوفين وحالة الإثارة للبولارون وما يناظرها من مخطط لمناطق الطاقة .

2-1-1-c حالات الإثارة الضوئية في أشباه الموصلات العضوية ⁽⁹⁰⁻⁹⁰⁾

2-1-1-c : Photoinduction in Organic Semiconductors

طبقاً للتناظر والتشابه بين مناطق الطاقة في شبه الموصل العضوي وغير العضوي فإن التناظر في حالات الإثارة الضوئية بينهما يوضحه شكل (2-7) ورغم هذا التشابه إلا أن أشباه الموصلات الموصلات العضوية تتميز بخاصيتين لحالات الإثارة الضوئية تميزها عن أشباه الموصلات غير العضوية ويرجع ذلك لإكترونات π غير الموضعية في نظام التقارن.

* الخاصية الأولى :. تتميز المركبات العضوية الجزيئية بوجود مناسيب مغزلية Spin states محدودة التعريف (أحادية وثلاثيه) تميز خصائصها الضوئية والفولتضوئية وبخاصة في حالة الجزيئات المنفردة (الحالة البخارية للمادة) وفكرة المناسيب المغزلية يوضحها شكل (8-2)

بينما حالات الإثارة الثلاثية ويرمز لها بالرمز T_1 بينما منسوب الإثارة الأحادي المفرد ويرمز له بالرمز S_1 . فإذا علم أن فوتونات الإثارة ليس لها حركة مغزلية وبالتالي فإن الانتقالات بالإثارة الضوئية بين مناسيب الكترونية لها نفس الغزل أي أن الإنتقال من S_0 إلى T مستبعد تماماً (غير مسموح) وأيضاً فإن طاقة الإمتصاص الضوئي الرئيسية يناظر انتقال مفرد – مفرد $S_0 \rightarrow S_1$ وأيضاً أطياف الإنبعاث تغلب عليها الإنتقال $S_1 \rightarrow S_0$ مع العلم بأن مناسيب الإثارة لها زمن حياة Short lifetimes صغير حوالي ¹⁻ 10 نانوثانية نتيجة انتقال ممنوح لثنائيات القطب إلى المنسوب الأرضي أما المنسوب الثلاثي الأقل في الطاقة له زمن حياة للإشعاع كبير بسبب الإحتمالية الأقل للإنتقال $T_1 \rightarrow S_0$ وفرق مدى زمن الحياة للإنتقال (مفرد – مفرد) و(مفرد - ثلاثي) عادةً أي يستخدم في التمييز بين عمليات الانبعاث و هي الفلورة والفسفرة كما يوضح ذلك شكل (2-2) في جزيئات الانتراثين كمثال

*الخاصية الثانية:

وهي خاصية هامة ثانية تميز المركبات العضوية هي حقيقة تكوّن الأكزيتون بإلاثارة الضوئية وبطاقة ربط للأكزيتون حوالي 0.4 إلكترون فولت وهي قيمة كبيرة توضح أن الأكزيتون موضعي في الجزيء ويشغل مسافة على طول الجزيء قدرها A 100 وهذه عقبة سبق التنوية إليها في إستخدام المركبات العضوية في الخلايا الفولتضوئية وبخاصة إذا علمنا أن حركية الحاملات في المركبات العضوية قليلة جداً بالنسبة للمركبات غير العضوية .



شكل (2-7) شكل تخطيطي لمناطق الطاقة يوضح انتقال الالكترونات (a) في اشباه الموصلات العضوية (b) في اشباه الموصلات الغير عضوية



شكل (8-2) زوج الإلكترونات غير المتزواج في الجزئ المثار يمكن أن يكون غزلهما متوازي أو متضاد . المناسيب للغزل المتضاد لها عدد كمي مغزل S=0 ويسمى منسوب





شكل (9-2) شكل للمناسيب الجزيئيه للأنتراثين ، حيث الإنتقال بالإمتصاص والإنبعاث بالفلورة بين المنسوب الأرضي S_0 وبين منسوب الإثاره S_1 بينما الإنبعاث بالفسفرة فيتم بين منسوب الإثارة T_1 وبين المنسوب الأرضي حيث أنه غير مسموح بالغزل-Spin بين منسوب الإثارة إ S_1 وبين المنسوب الأرضي حيث أنه غير مسموح بالغزل forbidden ولذلك يظهر بمقياس زمني بطئ كما وأن الإلكترونات في المنسوب S_1 لها إحتمالية انتقال ضئيلة إلى المنسوب الثلاثي T_1 بإنتقال عرضي في النظام وهو انتقال غير مشع

d-1-1-d آليات الانتقال وحركية حاملات الشحنة في المركبات العضوية ⁽¹⁰⁰⁻⁸⁹⁾

2-1-1-d :Transport Mechanisms and Mobility of Organic Semiconducting Compounds

لفهم كيفية التوصيل الكهربائي وآليات إنتقال حاملات الشحنة في أشباه الموصلات العضوية يلزم معلومات عن :

- أنواع حاملات الشحنة في أشباه الموصلات العضوية
- آليات توليد حاملات الشحنة في المركبات العضوية وخاصة بإلاثارة الضوئية
- آليات إعادة الاتحاد لحاملات الشحنة Recombination mechanism وأيضاً
 عمليات إصطياد حاملات الشحنة Trapping processes charge

Transport الموصلات الموصلات العضوية Transport
 أليات إنتقال حاملات الشحنة والتوصيل في اشباة الموصلات العضوية conduction mechanism

وبالنسبة لنوع حاملات الشحنة وآليات التوليد وإعادة الاتحاد فقد تم عرضها بإختصار في مناطق الطاقة وحالات الإثارة الضوئية أما آليات إنتقال حاملات الشحنة والتوصيل في أشباة الموصلات العضوية فنستعرضة بإلاستعانة بشكل (10-2) في ما يلي:. من أهم النماذج المستخدمة في التعرف على آليات الانتقال والتوصيل لحاملات الشحنة من أهم النماذج المستخدمة في التعرف على آليات الانتقال والتوصيل لحاملات الشحنة Transport conduction mechanisms الموضلات العضوية : 1-نموذج الانتقال النفقي الكمي Iransport Model 2- نموذج الانتقال النفقي الكمي Band Energy Transport Model 1- نموذج الانتقال مناطق الطاقة Iransport Model 2- نموذج الانتقال بمناطق الطاقة Iransport Model

1- Hopping Transport Model of Charge Carriers

في هذا النموذج يفترض إنتقال حاملة الشحنة من موقع لآخر بالقفز كما يوضح ذلك شكل (a 10-2) ويتضح فيه قفز حاملة الشحنة من جزئ 1 إلى جزئ 2 وهذه الآلية للإنتقال هي السائدة في معظم المركبات العضوية عن طريق الشحنات (كاتيون- أنيون) وينتشر الإنتقال بتفاعلات (أكسدة – إختزال) وفي هذا النموذج فإن تبادل الطاقة للإلكترونات أقل بالمقارنة بطاقة التفاعل (إلكترون – فونون) ولكنها أكبر منها في تفريق طاقة الفونونات . وطبقاً لهذا النموذج فإن تبادل الطاقة للإلكترونات أقل بالمقارنة بطاقة التفاعل (إلكترون – فونون) ولكنها أكبر منها في تفريق طاقة الفونونات . وطبقاً لهذا النموذج فإن تبادل الطاقة للإلكترونات أقل معظم المركبات العضوية عن طريق الشحنات (كاتيون- أنيون) وينتشر الإنتقال بتفاعلات (أكسدة – إختزال) وفي هذا النموذج فإن تبادل الطاقة للإلكترونات أقل بالمقارنة بطاقة التفاعل (الكترون – فونون) ولكنها أكبر منها في تفريق طاقة الفونونات . وطبقاً لهذا النموذج فإنه يمكن اصطياد حاملات الشحنة عند أي موقع في الجزئ وبالتالي تحركها فوق عواجز الجهد بين الجزيئات بطاقة التنشيط . ويجب التمييز بين إنتقال الشحنة من موقع لآخر على طول سلسة التقارن π للجزئ وبين إنتقال الشحنة ما موقع لأخر على طول سلسة التقارن م للجزئ وبين إنتقالها من سلسة جزئ لسلسة جزئ آخر مجاور كما في شكل (106-2) حيث النوع الأول من الإنتقال هو الأكثر كفاءة

2- Quantum Mechanical Tunneling Mode

حيث تنتقل الكترونات π من جزئ إلى آخر مجاور له إنتقالا نفقياً Tunneling ويمكن تصور حدوث ذلك بخطوتين :.

الخطوة الأولى : إثارة للجزئ المفرد بالحرارة أو الضوء ليتكون إلكترون في منسوب الإثارة الأول غير المشغول في الأوربيتال LUMO مخلفاً ثقب موجب hole في المنسوب الأعلى طاقة المشغول HOMO والذي يحتوي على مناسيب كل منها مشغول بإلكترونين . الخطوة الثانية : إنتقال حاملات الشحنة سواء إلكترون e أو ثقب موجب h إنتقالاً نفقياً خلال حواجز الجهد بين الجزيئات من الجزئ المتولدة عنده إلى منسوب الطاقة المناظر في الجزئ المجاور .

3- نموذج الإنتقال بمناطق الطاقة فى شبة الموصل العضوي

3-Transport by Band Energy Model

 μ وطبقاً لهذا النموذج فإن حاملات الشحنة في شبه الموصل العضوي والتي لها حركية $\mu \propto T^{-n}$ تعتمد على درجة الحرارة بالعلاقة $\mu \propto T^{-n}$ تنساق متحركة Drift motion داخل المادة كما يلاحظ أن حركية حاملات الشحنة في شبه الموصل العضوي ورغم ضعفها فهي تعتمد أيضاً على شدة المجال الكهربائيF بعلاقة بول – فرنكل Peole – Frenkel formula

علماً بأن حركية حاملات الشحنة في أشباه الموصلات العضوية غالباً ضئيلة القيمة حوالي ²⁻¹⁰ سم/ فولت . ثانيه في البوليمرات ذات سلسة التقارن المرتبة ترتيباً عالياً مثل البلورات السائلة للبولي فلورين Polyfluorene وتصل للقيم ⁸⁻¹⁰ سم / فولت .ثانية في أنظمة السائلة للبولي فلورين Dye doped وتصل للقيمة من بولي فينيل كربازول Dye doped (ضيف – مضيف) مثل الصبغة المطعمة من بولي فينيل كربازول (Poly-vinylcarbazol) .

ويمكن أن تتزايد الحركية بأكثر من رتبتين عند تطبيق مجالF بمقدار MV/cm وأيضاً تزداد الحركية في المركب العضوي بعدة رتب عندما تتراص جزيئات المادة في الجامد بشكل أفضل وبالتالي فالبلورات العضوية الأحادية هي الأفضل أداء نتيجة حركيتها الأكبر . كما وأن الحركية تتناقص بحوالي رتبتين بإضافة شوائب أو عيوب (مصائد) Trapوفي هذا النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات (Mfp) النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات (Mfp) النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات (Mfp) النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات الكبر من النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات الكبر من النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات الكبر من النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات الكبر من النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات (Mfp) النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات الكبر من النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات الكبر من النموذج لإنتقال حاملات الشحنة يجب أن يكون متوسط المسار الحر للحاملات الكبر من النموذج لالتعاع منطقة الطاقة الطولية وأيضاً حركية الحاملات أكبر من طاقة التذبذب للشبيكة . وفي هذا النموذج أيضاً حقيقة سيادة تبادل الطاقة بين الإلكترون والشبيكة من خلال تفاعل (الكترون- فونون Phonon dispersion energy خلال تفاعل (الكترون- فونون Phonon dispersion energy

ونموذج الإنتقال بمناطق الطاقة يستخدم بصورة مشتركة لوصف التوصيل الكهربائي لأشباة الموصلات عموماً على أساس نظرية المناطق Band Theory.

وفي الكثير من الأحيان يستخدم تجمع من النماذج سابقة الذكر معاً في تفسير آليات التوصيل في شبه الموصل العضوي وفي معظم أشباة الموصلات العضوية تنطبق الدالة الأسية للموصلية الكهربائية كدالة في درجة الحرارة وهي

$$\sigma = \sigma_o e^{-\Delta E_a / k_B T}$$
..... (2-1)
حيث σ_o الحد السابق للدالة الأسية ويعرف أيضاً بالموصلية الذاتية , ΔE_a هي طاقة التنشيط
Activation energy لحاملات الشحنة .

والتطبيق المبسط لنظرية المناطق يقترح أن ΔE_a تناظر طاقة الفجوة E_g ولكن هذا غير صحيح إلا للمواد فائقة النقاء حيث التوصيل ذاتي Intrinsic ولكن في المواد الأقل نقاء وكذلك المطعمة وأيضاً المحتوية على عيوب ومصائد حيث ترجع قيم ΔE إلى عدة آليآت توصيل عارضة (غير ذاتيه) وأيضاً فإن النتائج العملية لقيم ΔE لمواد عضوية تعتمد على الحالة البلورية للمادة إلى جانب درجة نقائها وأيضاً فإن الحركية تتناقص برتبتين على الأقل نتيجة الشوائب أو العيوب (المصائد).



شكل (10-2) يوضح
شكل (2.10) يوضح
a) عمليات قفز حاملات الشحنة بين جزئين (1), (2)
b) إنتقال الشحنات من موقع إلى آخر في الجزئ الواحد (
$$f_1$$
 مح
) إلانتقال المصاحب لعمليات الإمتصاص $S_0 \to S_1$ والفلورة $S_1 \to S_0$ والإنتقال
c) الإنتقال المصاحب لعمليات الإمتصاص $S_0 \to S_1$ والفلورة $S_1 \to S_0$ والإنتقال
c) فصل شحنات الإكريتون إلى شحنات مفردة إلكترون(e) وثقب موجب (h) عند السطح
(donor / acceptor) A / D)

2-1-2 الخصائص الفولتضوئية من أشباه الموصلات العضوية (105-101)

2-1-2: Photovolatic Characterization of Organic Semiconductors

اعتمدت الدراسات والبحوث في مجال الخلايا الفولتضوئية (الخلايا الشمسية) منذ أربعون عاما على اشباه الموصلات العضوية (مواد جزيئية التركيب) لدراسة خصائصها شبه الموصلة وإنتاج ودراسة النبائط الفوتوالكترونية منها (الدايودات الباعثة للضوء، والكواشف الضوئية) إلى جانب الخلايا الشمسية منها وبخاصة في صورة اغشية رقيقة .وفي عام 1986 اكتشف تانج⁽⁷⁴⁾ Tang انه يمكن خلط المركبات العضوية المعطية Donor D مع المواد الأخاذه (A) Tang انه يمكن خلط المركبات العضوية المعطية معلية رقيقة .وفي عام 1986 الأخاذه (A) بالزيادة في خلية شمسية واحدة حيث حدث تغير بالزيادة في كفاءة التحويل للقدرة الكهربائية من 0.1 الى %1 وهذه الفكرة لإستخدام وصلات ثنائية غير متجانسة تستخدم فيها مواد عضوية (A, أصبغة /مينغة من هذه الخلايا من نوع A/D وتشمل خلايا من (صبغة /ميغة /ميغة) و(بوليمر/صبغة)

(بوليمر/بوليمر الطبقة المالية المحبوط والمالي وحيث كانت نتائج الكفاءة للطبقة الواحدة مخيبة الأمال فإن تصميم الخلايا من طبقتين A/D أعطى كفاءة أفضل قليلا وكانت الخلايا المستخدمة لمخلوط من (Blende structure (A+D وقد أعطت كفاءة بحوالي %2 ولكن أداء هذه الخلايا محدود بإمتصاص ضعيف للضوء في المنطقة الحمراء القريبة إلى جانب إفتقار لأنتقال الشحنات عبر المركب العضوي بسبب الحركية الأقل لهذه المواد وايضا الاستقرار الأقل. ومع استمرار البحوث في هذا المجال وبتحسين البنية التركيبية والتوفيق بين الأمتصاص وسمك الأغشية واستحداث تصميمات لخلايا تتوفر فيها مراكز أكثر لفصل الأكزيتونات المتولدة ضوئيا فقد أمكن التوصل لخلايا من مركبات عضوية بكفاءة تصل إلى 5%.

2-1-2-a :Comparison Between Organic Photovoltaic and Inorganic يتمثل أهم الاختلافات بين استخدام المركبات العضوية وغير العضوية للظاهرة الفولتضوئية فيما يلى:

الإثارة الضوئية في أشباة الموصلات العضوية تؤدي لتوليد أكزيتونات بطاقة ربط قوية للأكزيتون بقيم تتراوح بين (0.1 الى 1) إلكترون فولت وبقيمة متوسطة لأغلب أشباه الموصلات العضوية بحوالي 0.4 إلكترون فولت وهي قيمة كبيرة توضح أن امتصاص الضوء بالمركبات العضوية لا يؤدي بالضرورة لتوليد حاملات شحنة حرة في المركب العضوي بينما طاقة الربط للأكزيتونات المتولدة في المركبات العضوية الربط للأكزيتونات المتولدة في المركبات العضوية الربط للأكزيتونات المتولدة في المركبات العضوية الربط للأكزيتونات المتولدة في المركب العضوية بينما طاقة الربط للأكزيتونات المتولدة في المركبات العضوية الربط للأكزيتونات المتولدة في المركبات العضوية الربط للأكزيتونات المتولدة في المركبات غير العضوية لا يؤلت.

- انتقال حاملات الشحنة بأنواعها تتم بعمليات وآليات يغلب عليها القفز بين المناسيب
 الموضعية أكثر منه إنتقالا عبر مناطق الطاقة وأيضا حركية حاملات الشحنة ضعيفة.
- طيف الأمتصاص الضوئي للمركبات العضوية محصور في منطقة الطيف المرئي وفي مدى ضيق بالنسبة لمدى طيف الشمس إلى جانب معامل إمتصاص عالي (10⁵ cm⁻¹) وعلى هيئة قمم عند أطوال موجية معينه للأغشية الأقل في السمك من 100 نانومتر.
- معظم المواد العضوية قابلة للإنحلال إلى مكونات أقل في عدد ذرات الكربون وبخاصة في وجود الأكسجين والماء.
- العديد من أشباه الموصلات العضوية ذات بعد واحد وبخصائص إلكترونية وضوئية لا إتجاهيه(Anisotropic) وهذه الخصائص تستخدم في العديد من تصاميم النبائط الفوتوالكترونية وكمثال في مجال الاتصالات الضوئية والضوء غير الخطي.

 يوضح توليد الأكزيتون بالإثارة الضوئية والذي يمكن أن يتفكك عند منطقة الإستنفاد حيث الإلكترونات تتجمع بألكترود الألومنيوم بينما يتجه الثقب الموجب hole نحو القطب الآخر Au حيث يتعرض في الطريق لعمليات إعادة الإتحاد للإختلافات السابقة وللخصائص المميزة لأشباه الموصلات العضوية تفرض علينا الأخذ في الاعتبار بعض المفاهيم المطلوب تطبيقها في حالة استخدام هذه المواد في إنتاج النبائط الفولتضوئية وأهم هذه المفاهيم: (101)

- ضرورة وجود قوة دافعة قوية لتفكيك الأكزيتونات المتولدة ضوئياً
- إنخفاض حركية الحاملات تستلزم إستخدام سمك محدود للأغشية من أشباه
 الموصلات العضوية في تصميم النبائط الفوتو الكترونيه
- محدودية مدى أطياف الإمتصاص في المواد العضوية يحدد قيمة التيار الفولتضوئي
 مما يستلزم تعديل التصميم لزيادة مدى أطياف الإمتصاص
- صغر سمك الشريحة الرقيقة بدرجة كبيرة يؤدي لظهور تأثير التداخل في النبيطة وبالتالي تناقص أدائها مما يستلزم عملية توليف وضبط (Optimization) للموائمة بين السمك وتأثير اته الجانبية
- التيار الناشئ عن الضوء في هذه المركبات حساس جداً لدرجة الحرارة خلال عمليات
 القفز للحاملات أثناء أنتقالها في مادة النبيطه

1-2-b بعض أهم أنواع الخلايا الشمسية من أشباه الموصلات العضوية (¹⁰⁸⁻¹⁰⁶)

2-1-2-b:Some of Important Solar Cell from

Organic Semiconductor

أستخدام أشباه الموصلات العضوية (OSC's) لإنتاج الخلايا الشمسية حظي بإهتمام شديد خلال العشر سنوات الأخيرة رغم تدني كفاءة التحويل لهذه الخلايا وذلك بسبب رخص تكلفة هذه الخلايا وسهولة التكنولوجيا المستخدمة في تحضير هذه الخلايا على هيئة أغشية رقيقة وبساطتها وإمكانية تحضيرها بمساحات كبيرة وأيضا على حاملات مرنة Plastic . sheet

> ومن أجل إستغلال هذه المزايا استخدمت تصميمات مختلفة لهذه الخلايا من أهمها: 1- خلية من طبقة واحده Single layer Cell (112-109,15):

ويتركب من طبقة واحدة من شبه وهي عبارة عن دايود شوتكي Schottky diode ويتركب من طبقة واحدة من شبه الموصل العضوي بين الكترودين معدنيين مختلفين في دالة الشغل أحدهما وصلة تلامس أومية Ohmic contact ولآخر وصلة تلامس مقومة Rectifying contact كما في شكل (-2) 11a للتصميم وشكل (116-2) لمخطط الطاقة وكما بالشكل فإن شبه الموصل العضوي (المطعم) ولنفرض موصليته من النوع P-Type على هيئة سندوتش بين الكترودين معدنيين (المطعم) ولنفرض موصليته من النوع P-Type على هيئة سندوتش بين الكترودين معدنيين المعدن الأول له دالة شغل صغيرة (AI) حيث تتكون عند وصلة شوتكي بمنطقة استنفاد ببتساع W والمعدن الثاني يعمل وصلة تلامس أومية عند الكترود الذهب (Au) . وفي منطقة الاستنفاد W حيث يوجد مجال كهربائي داخلي يمكنه فصل الإكزيتونات حيث يتم إضاءة الوصلة من طرف الكترود شوتكي والذي يكون بسمك شبه منفذ ، وفي هذا النوع وبسبب طول الوصلة من طرف الكترود شوتكي والذي يكون بسمك شبه منفذ ، وفي هذا النوع وبسبب طول الإنتشار للأكزيتون لأغلب أشباه الموصلات العضوية والذي يقل عن 20 نانومتر فإن عدد الأكزيتونات والتي سوف تساهم في التيار المتولد بالضوء Photocurrent هي المتولدة في حدود مسافة أقل من 20 نانومتر من الإلكترود ونتيجة كون المركب العضوي ذو مقاومة عالية من الخلية تبدي عامل للإمتلاء Filling Factor FF قليل وأيضاً تجميع لحاملات الشحنة علية من الخلية تبدي عامل للإمتلاء والتي عامل للإمتلاء عام الإلكترود ونتيجة كون المتولة وكن المركب العضوي ذو مقاومة عالية ولن الخلية تبدي عامل للأكزيتون أي عام الإمتلاء الموسلات العضوية والذي يقل عن 20 نانومتر فإن عدد الإمنية الأكزيتون أي علي ألكترود ونتيجة كون المركب العضوي ذو مقاومة عالية حدود مسافة أقل من 20 نانومتر من الإلكترود ونتيجة كون المركب العضوي ذو مقاومة عالية عديما الخلية تبدي عامل للإمتلاء FF

2- وصلة ثنائية غير متجانسة من طبقتين من أشباه الموصلات العضويه (117-111)

Bilayer Organic Heterojunction:

في هذا النوع من الخلايا يستفاد من وجود سطح فاصل للأكزيتونات بين طبقتين من شبهي موصل عضويين إلى جانب إمكانية الإنفصال للأكزيتونات عند الإلكترودات وبالتالي الإقلال من فرص إعادة الإتحاد للحاملات المنفصلة وبالتالي زيادة التيار الناتج من الخلية . شكل (2-12ء) يوضح التصميم لهذا النوع من الخلايا والتي تتكون من تلاحم طبقتين من مركبين عضويين الأول من النوع المعطي للإلكترونات D Donor والطبقة الأخرى من النوع الأخاذ للإلكترونات A Acceptor A حيث يحدث انفصال للأكزيتونات المتولدة بالضوء عند السطح الفاصل بين D/A وأيضاً عند الإلكترودات ذات الوصلات الأومية مع كل نوع من شبه الموصل كما يوضح ذلك شكل(21-2) والذي يوضح أن السطح الفاصلD/A والذي يتمتع بجهد عالي يكفي لفصل الأكزيتونات وهذا التصميم والذي على هيئة سندوتش بين الكترودين معدنيين يتناسق مع HOMO لـ D ورالاي

(¹²⁹⁻¹²¹) (الوصلات الحجمية) (A+D) بين إلكترودين معدنيين (الوصلات الحجمية) (Blend Cell (Bulk Heterojunction):

وفكرة هذا التصميم تتمثل في طبقة من خليط من (D+A) لأشباه الموصلات العضوية وذلك من اجل زيادة مساحات سطوح التلامس (A/D) واللازمة لفصل الاكزيتونات ، وفي حالة هذا الخليط فإن هذه المراكز تملاء حجم النبيطة ولذا يسمى هذا التصميم باسم الوصلات الثنائية غير المتجانسة الحجمية Bulk heterojuction كما في شكل(2-13a) . كما يوضح شكل(2-13a) الشكل النطاقي لمناطق الطاقة لهذا النوع من الخلايا موضحا عليه كيفية تفكك شكل(2-13b) الشكل النطاقي لمناطق الطاقة لهذا النوع من الخلايا موضحا عليه كيفية تفكك الاكزيتون عند أي موضع داخل حجم الخلية إلى شحنتين حرتين e،h وكيفية تحركهما نحو الالكترودات المناظرة.

4- الخلية الصفائحية للمفائحية (133-130)

هو التصميم الأحدث نسبياً للخلايا الشمسية من المركبات العضوية في محاولة للاستفادة من مزايا النوعين السابقين (2) ، (3) والتصميم كما يوضحه شكل (14-2) عبارة عن طبقات متتابعة من شبة موصل عضوي D يليها طبقة مزيج Blende (A+D) تليها طبقة من أغشية موصل عضوي أخاذ A وهذه الطبقات على هيئة ساندوتش بين إلكترودين معدنيين لوصلات اومية كطبقة عليا وأخرى سفلية للنظام

5- الخلية الشمسية الهجين (شبة موصل عضوي / شبة موصل غير عضوي)

Hybride Organic / Inorganic (O/I) Solar Cell

تصميم يوضحة شكل (15-2) حيث يتم ترسيب الأغشية الرقيقة من شبه الموصل العضوي على حاملة هي شبه موصل غير عضوي مع إلكترودات التلامس الأومية لكل شبة موصل وهو تصميم ركزت عليه الدراسات حديثا وهو التصميم المستخدم في تحضير ودراسة الخلايا الشمسية في هذه الدراسة .



بينما يتجه الثقب الموجب hole نحو القطب الآخر Au حيث يتعرض في الطريق لعمليات إعادة الإتحاد



A/D شكل (2-12) رسم تخطيطي لخلية شمسية مكونة من طبقتين من مركبين عضويين لوصلة ثنائية غير متجانسة بإلكترودين أوميين لجودة تجميع الإلكترونات والثقوب الموجبه (c) تصميم الخلية من طبقتين A/D والكترودين أوميين (d) شكل مناطق الطاقة لهذا التصميم وكيفية انفصال الإكزيتونات ثم تجميعها عند الإلكترودات المعدنية المناظره



شكل (31-2) الشكل التخطيطي للخلية الحجمية Bulk وهي طبقة من مزيج من شبهي D+A الموصل (a) التصميم للخلية الحجمية (مزيج A+D) حيث مراكز تفكك الأكزيتون تتوزع في جميع حجم الخلية (b) شكل مناطق الطاقة للوصلة الثنائية غير المتجانسة الحجمية حيث يمكن للأكزيتون المتولد في أي موقع من حجم الخلية أن ينفصل إلى شحنات حرة



شكل (14-2) شكل تخطيطي للتصميم الصفائحي للخلية على هيئة طبقات من شبه موصل آخاذ A/مزيج من (A+B)/شبه موصل معطي D والكترودات التوصيل الأوميه



2-1-2-c فيزياء الخلايا الشمسية من المركبات العضوية

2-1-2-c : Physics of Organic Photovoltaic Solar Cells

يتم تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية بالخلايا الشمسية والمحضرة من أشباه الموصلات العضوية نتيجة سلسة من العمليات الفيزيائية تتلخص في ما يلي 1- امتصاص ضوء الشمس داخل الخلية الشمسية 2- توليد حاملات الشحنة بالضوء الممتص واغلبها اكزيتونات 3- إنفصال وتفكك الاكزيتونات عند مراكز إنفصالها في الخلية إلى شحنات حرة إلكترونات وثقوب موجبة 4- تحرك حاملات الشحنة وتجمعها عند الأقطاب المناظرة في الخلية ويصاحب هذه العمليات لتوليد التيار عمليات فيزيائية أخرى تمثل الفقد في هذا التيار مثل إنعكاس جزء من الضوء على سطح الخلية وأيضا عملية إعادة الاتحاد للاكزيتونات المتولدة قبل تفككها ثم عمليات إعادة إتحاد حاملات الشحنة اثناء إنتقالها إلى الاكترودات المقابلة وجميع هذه العمليات إلى الخلية ويصاحب هذه العمليات

الشكل(2-16)



شكل (16-2) يوضح خطوات تحويل فوتونات الضوء إلى شحنات منفصلة كما يحدث في الخلايا الشمسية من المركبات العضوية وأيضا يتضح فيه ما يصاحبها هذه العمليات من فقد في طاقة التحويل وآليات هذا الفقد L-2-d خطوات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية

2-1-2-d :Conversion Steps of light Power into Electric Power امتصاص الفوتونات Absorption of Photons

في معظم النبائط العضوية جزء صغير من الضوء الساقط يمتص بالمادة العضوية بسبب كبر طاقة الفجوة لهذه المركبات. وكمثال فإن فجوة طاقة كا 1.1 (تعادل 1100 نانومتر) لامتصاص %77 من الضوء الساقط وحيث معظم أشباه الموصلات العضوية أو البوليمرات لها فجوة طاقه حوالي 2eV (600 نانومتر) محددة بإمكانية امتصاص حوالي 30% من الضوء الساقط.

وعموما فطبيعة شبه الموصل العضوي تتميز بنقص تركيز حاملات الشحنة وقلة حركية الإكزيتون تحتاج لسمك الطبقة 100 نانومتر . ومن حسن الحظ إن معامل الامتصاص لأشباه الموصلات العضوية عموما أكبر منه في حالة السيليكون وبالتالي فإن فقط 100 نانومتر منها كافية لامتصاص من60% إلى %90 من الضوء الساقط كما في حالة استخدام الكترود عاكس سفلى في النبيطة.

Reflection الإنعاكسية

هناك احتمالية الفقد في تحويل الطاقة نتيجة الانعكاس ولتقليل تأثير هذا الفقد فإن الخلايا من المركبات غير العضوية يستخدم لها طبقة سطحية مضادة للانعكاسية (AR) Antireflection

انتشار الإكزيتونات Excitons Diffusion

الحالة النموذجية لخلايا من المركبات العضوية هي أن تكون جميع الإكزيتونات التي تتولد بامتصاص الضوء سوف تصل إلى مواقع انفصالها Dissociation site ولكن في الحالة العادية غير النموذجية هذه المواقع لانفصال الإكزيتونات قد تكون عند الطرف الآخر (الالكترود الخلفي) لشبه الموصل مما يقتضي ضرورة أن يكون طول الانتشار للإكزيتون مساوي تقريبا لسمك الطبقة من شبه الموصل العضوي (واللازم لامتصاص كاف) وبمعنى آخر فإن عمليات إعادة الاتحاد تمثل فقداً في تحويل الطاقة. وفي البوليمرات والخصاب فإن مدى طول الانتشار للإكزيتون في العادة حوالي 10 نانومتر.

انفصال الشحنات Charge Separation

من المعروف إن فصل الشحنات يتم عند سطوح التلامس الأوميه بين شبه الموصل العضوي والمعدن المستخدم كالكترود وأيضا عند الشوائب مثل الأكسجين أو عند سطوح

التلامس بين مواد عضوية مختلفة في القابلية الالكترونية (Electron Affinities (EA) وفي جهد التأين (IA) Ionization potential وهذا الأخير يتضح في مواد تعمل على استقبال الإلكترونات (A) Acceptor بينما مواد أخرى تعطى هذه الالكترونات أو تحتفظ بشحنة موجبة ويشار إليها بمواد أخرى تعطى هذه الالكترونات أو تحتفظ بشحنة موجبة ويشار إليها بمواد معطية للالكترونات Electron Donor D وإذا كان الفرق بين IA غير كاف فإن الاكزيتون ربما يقفز Hoppping إلى المادة الأقل في طاقة الفجوة دون أن ينفصل الإكزيتون إلى شحنتين وفي العادة سوف يعاد اتحاده دون أن يسهم في التيار الناتج عن الضوع.

انتقال الشحنات **Charge Transport**

انتقال الشحنات يتأثر بإعادة الاتحاد خلال رحلة الشحنات من موقع انفصالها وحتى وصولها للإلكترود المناسب وبالخصوص إذا كانت نفس المادة تعمل كوسط انتقال لكل من الإلكترون والثقوب الموجبة وأيضا التفاعلات بين الذرات أو الشحنات الأخرى تعمل على إبطاء سرعة الرحلة ومن ثم تحدد قيمة التيار.

تجميع الشحنات Charge Collection

a_1_3_a شكل الدائرة المكافئة

من اجل إدخال مادة الالكترود والتي لها دالة شغل اقل (مثل Ga أو AL) فان الشحنات في الغالب تتغلب على حاجز الجهد لغشاء الأكسيد الرقيق وبالإضافة إلى ذلك فإن المعدن كالكترود يكون وصلة مغلقة مع شبه الموصل وبالتالي فان الشحنات لا تصل بصورة سريعة إلى المعدن .

ما يلى يمثل عرضا للخصائص المميزة للسلوك الفولتضوئي للخلايا الشمسية حيث يمكن في بعض الحالات المقارنة بين الخلايا الشمسية من المركبات العضوية وغير العضوية من حيث نوع النبيطة Device إلى جانب التركيز بالتفاصيل على الخلايا الشمسية من المواد العضوية على هيئة أغشية رقيقة وهذا يشمل تفسير لمنحنيات (التيار- جهد) للخلية الشمسية وللظاهرة الفولتضوئية لها وبالتالي استنتاج أليات التوصيل خلالها. 1-3-2 الخصائص الفولتضوئية

2-1-3 : Photovoltaic Characterisation (136-134)

2-1-3-a : Equivalent Circuit Diagram

يستخدم شكل الدائرة المكافئة (ECD) لوصف السلوك الكهربائي المعقد للنبائط Complex devices طبقا للمكونات النموذجية الأساسية مثل منبع التيار أو الجهد والمقاومات والسعاتالخ . ومن المعلوم أن الخلية الشمسية عبارة عن دايود ذو مساحة كبيرة ويمثل شكل (17-2) الدائرة المكافئة لهذا الدايود في الحالة النموذجية Ideal Case والمعادلة النموذجية الممثلة لعلاقة التيار – جهد لهذه الدائرة على الصورة.

 $I = I_0 [e^{qv/mk_BT} - 1]....(2-2)$

حيث I التيار المار في الدائرة ، V فرق الجهد على طرفي الدايود ، $k_{\rm B}$ ثابت بولتزمان ، T درجة الحرارة المطلقة ، m يمثل عامل الجودة لدايود Diode quality factor ويعرف أيضاً بعامل المثالية للدايود mode quality factor وقيمته تعتمد على آلية التيار المار في الدايود أيضاً بعامل المثالية للدايود Ideality factor وقيمته تعتمد على آلية التيار المار في الدايود (m=2) في الحالة المثالية حيث التيار المار تيار انسياق بينما يأخذ القيمة (m=2) في حيات المثالية حيث التيار المار تيار انسياق بينما يأخذ القيمة (m=2) في حيالة المثالية حيث التيار المار تيار انسياق بينما يأخذ القيمة (m=2) في حيات المثالية حيث التيار المار تيار انسياق بينما يأخذ القيمة (m=2) في حيات التيار المار تيار انسياق بينما يأخذ القيمة (m=2) في حالة سيادة تيار إعادة الاتحاد Recombination Current وله القيم بين 1 إلى 3 في حالة سيادة تيار المار المار المار التشبع Saturation current وهو تيار ناشئ عن مرور حاملات الشحنة الأقلية عبر الدايود Minority carries وله العلاقة العلاقة الحلاقة الحادة المحالة المثالية عبر الدايود Minority carries وله العادة الأقلية عبر الدايود Minority carries وله العراد العلاقة الحادة المحالة المحالة المار الحاد Minority carries وله العرادة الإحاد Minority carries وله العراد الحادة الأليات المختلفة التيار المار المار المار المار الحاد Minority carries وهو تيار ناشئ وله العلاقة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة الأليات المختلفة التيار المار المار المار المار الحاد Minority carries وهو تيار ناشئ وله العلاقة عبر الدايود Minority carries وله العلاقة المار (2-3).

$$I_0 = An_i^2(T) \times q(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A})...(2-3)$$

 D_n حيث A المساحة الفعالة للدايود ، n_i التركيز الذاتي لحاملات الشحنة ، q شحنة الإلكترون D_n حيث A المساحة الفعالة للدايود ، D_i التركيز الذاتي لحاملات الشحنة ، D_p طول , D_p , D_n , L_p بثوابت الانتشار لكل من الثقوب الموجبة والالكترونات على الترتيب N_A , N_D تركيز المعطيات والأخذات على الترتيب

تتولد القدرة الفولتضوئية عند إضاءة الدايود (الخلية الشمسية) وتصبح الدائرة المكافئة عبارة عن الدايود D متصل على التوازي مع منبع ثابت للتيار I_d والحالة المثالية يوضحها شكل (2-18) والمعادلة التي تمثلها هذه الدائرة تكتب على الصورة

 $I = I_0 [e^{qV/mk_B T} - 1] - I_L \dots (2 - 4)$

حيث I_L ويعرف بالتيار الناشئ عن امتصاص الضوء الساقط على الخلية وواضح بأن اتجاهه عكسي بمعنى انه ناتج عن تيار بحاملات الشحنة الأقلية ويمكن تعيينه من العلاقة (2-4) وتستخدم الدائرة المكافئة ECD في تفسير منحنيات التيار – جهد للنبيطة الفوتوالكترونية وللتأثير الفوتوفولتي للخلية الشمسية وبملاحظة الشكل والمكونات للدائرة المكافئة يمكن رسم تصور للإستنتاجات للخصائص الفيزيائية للخلية الشمسية وكذا اكتشاف التغيرات المحتملة

والتحسين في أداء الخلية. تيار دائرة القصر $I_{\rm sc}$ وجهد الدائرة المفتوحة $V_{
m oc}$ وعامل الامتلاء FF على الترتيب

Short Cicuit Current I_{sc}, Open Circuit Voltage V_{oc} and Fill Factor FF من الشكل النموذجي للمنحنى المميز (للتيار – جهد) للخلية الشمسية في حالة الإضاءة شكل (2-19) يتضح وجود عدة نقاط هامة على المنحنى تستخدم في تعيين كفاءة الخلية الشمسية وأيضا للمقارنة بين الأنواع المختلفة من الخلايا طبقا للنقاط الممثلة على المنحنى كما يلي :-(i) نقطة تقاطع المنحنى مع محور (Y) للتيار وتشير إلى تيار القصر Short Circuit نوصيل أي مصدر جهد خارجي وتقاس بتوصيل أميتر بين طرفي الكترودي الخلية. توصيل أي مصدر جهد خارجي وتقاس بتوصيل أميتر بين طرفي الكترودي الخلية. (ii) عند نقطة تقاطع المنحنى مع محور (X) للجهد وتسمى جهد الدائرة المفتوحة Open نوصيل أي مصدر جهد خارجي وتقاس بتوصيل أميتر بين طرفي الكترودي الخلية.

Circuit voltage V_{oc} ويمثل أقصى جهد تعينه الخلية بتأثير إضاءة بقدرة ثابتة P_{in} ويمكن قياسه بتوصيل فولتميتر بين طرفي الخلية المضاءة .

> iii) عند نقطة أقصى قدرة خارجة من الخلية Maxmum Power Point ، MPP و عامل الامتلاء و هذه تناظر V_M ، I_M و مما سبق يمكن حساب FF و عامل الامتلاء

1- جهد الدائرة المفتوحة Open Circuit voltage V_{oc} وعنده التيار المار يصبح صفرا وبالتعويض في المعادلة (2-4) نستنتج جهد الدائرة المفتوحة V_{oc}

$$V_{OC} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{I_L}{I_o} + 1 \right) \dots (2-6)$$

ولاستنتاج القدرة الكهربائية المستمرة من الخلية نأخذ حاصل الضرب P=VI
$$P = IV = I_0 V \left(e^{qV / mk_B T} - 1 \right) - VI_L.$$
(2-8)

ووحدتها الوات Watt وحيث أن القدرة الضوئية الساقطة على الخلية في الغالب تقدر بوحدات
$$J_{sc} = \frac{I_{sc}}{A}$$
 وحيث $J_{sc} = \frac{I_{sc}}{A}$ عين المعادلة (W/cm²) فإن المعادلة (U/cm²) يستبدل فيها I_{sc} بكثافة تيار دائرة القصر J_{sc} حيث حيث حيث حيث م

$$P_{Max} = FF \quad V_{oc} \quad J_{Sc} \qquad (\frac{watt}{Cm^2})....(2-11)$$

ومن هنا يمكن حساب كفاءة التحويل للخلية

$$\eta = \frac{P_{Max}}{Pin} \times 100 = \frac{FF \quad V_{oc} \quad J_{Sc}}{Pin} \times 100.$$



شكل (17-2) الدائرة المكافئة لدايود مثالي



شكل (2-18) الدائرة المكافئة للخلية الشمسية المثالية المضاءة





شكل (19-2) الشكل النموذجي للمنحنى المميز للتيار – جهد للخلية الشمسية في حالة الإضاءة



الفصل الثالث

التقنيات المعملية والطرق الحسابية

Experimental Techniques And Computational Methods

يتناول هذا الفصل وصفاً تفصيلياً للتقنيات الرئيسة المستخدمة في هذه الرسالة وتشمل أساسيات تقنية التبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ كتقنية لتحضير الأغشية الرقيقة من أشباه الموصلات العضوية (مثل الأصباغ والخصاب) وبخاصة ذات الإستقرار الحراري العالي ثم وصف تفصيلى للتقنيات المستخدمة في قياس سمك الأغشية المحضرة وأيضا التقنيات المستخدمة في تعيين التركيب البلوري والتركيب الجزيئي للمادة كمسحوق وأيضا لأغشيتها الرقيقة. ثم وصفا⁶ للتقنيات المستخدمة في تعيين الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة من شبه الموصل العضوي ممثلة في تعيين المنحنيات الطيفية للأغشية الرقيقة من شبه الموصل العضوي ممثلة في تعيين المنحنيات الطيفية للأوابت الضوئية بتقنية اسبكتروفوتومترية وأيضا تقنيات تعيين المحائص الكهربائية الإنتقالية الرقيقة من المركب تحت الدراسة بالتيار المستمر b . وينتهي هذا الفصل بوصف للتقنيات المعملية المستخدمة في تحضير وصلات ثنائية غير متجانسة للنظام شبه موصل عضوي / شبه موصل غير عضوي (I/D) ثم دراسة خصائص وأداء هذه الوصلات كخلايا شمسية واستنتاج بارمترات الخلية الشمسية.

3-1 تحضير الأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان:

3-1: Thin Film Preparation of Tetracyanoquinodimethane(TCNQ)

استخدمت تقنية التبخير الحراري المعتاد ⁽¹³⁷⁾. في جو مفرغ لتحضير الأغشية الرقيقة والمختلفة السمك من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان على حاملات Substrates مختلفة من الزجاج والكوارتز الأمورفي المستوي ضوئياً إلى جانب حاملات من بلورات من بروميد البوتاسيوم البلوري KBr وتتمثل هذه التقنية في استخدام وحدة التكسية ذات التفريغ من النوع المعدل [Advis E306 A] ويوضح صورتها الشكل (1-3) والتي توفر درجة تفريغ

داخل الناقوس الزجاجي حوالي Pa ⁵⁻10 كافية لتحضير نوعية جيدة من الأغشية الرقيقة بإتباع الخطوات التالية:

1- التنظيف الجيد للحاملات الزجاجية وشرائح الكوارتز الأمورفي المستوي ضوئيا ، وقد تم ذلك بغمرها في محلول مخفف من هيدوكسيد الصوديوم NaOH لمدة دقائق ثم غسلها بماء ذلك بغمرها في محلول مخفف من هيدوكسيد الصوديوم مطاعات ليعاد غسلها بعد ذلك بماء مقطر ثم غمرها في حمض كروميك مخفف لمدة عدة ساعات ليعاد غسلها بعد ذلك بماء مقطر ثم كحول ايزوبروبيل وتجفف جيدا لتكون آخر مراحل التنظيف داخل وحدة التكسية وفى مرحلة التفريغ الأولى (Pa¹⁻¹⁰) حيث يسلط فرق جهد عالي بين مجسين داخل الناقوس الزجاجي لإحداث تفريغ كهربائي داخله تقوم فيه الأيونات المتسارعة بالاصطدام بسطح الزجاجي لإحداث تفريغ كهربائي داخله تقوم فيه الأيونات المتسارعة بالاصطدام بسطح الزجاجي لإحداث تفريغ كمربائي داخله تقوم فيه الأيونات المتسارعة بالاصطدام بسطح الحاملات وإتمام عملية تنظيفها لدرجة عالية.

2- تثبت الحاملات النظيفة وكل منها بالقناع المناسب لتحديد أبعاد العينة طبقا لتقنية القياس على حامل العينات المناسب مثل حامل العينات الدوار Rotatable holder والذي يمكنه الدوران 240 لفة في الدقيقة لضمان تجانس السمك على سطوح الحاملات، والتي تبعد عن المبخر بحوالي cm 20 لتقليل تأثير درجة حرارة المبخر على عملية إنماء الأغشية الرقيقة على سطح الحاملات بالإضافة إلى الحصول على سمك متجانس ومتساو إعلى كامل سطح على سطح الحاملات بالإضافة إلى الحصول على سمك متجانس ومتساو إعلى كامل سطح الحاملات بالإضافة إلى الحصول على سمك متجانس ومتساو إعلى كامل سطح الحاملات بالإضافة إلى الحصول على سمك متجانس ومتساو إعلى كامل سطح الحاملات بالإضافة إلى الحصول على سمك متجانس ومتساو إعلى كامل سطح الحاملة، والمبخر على شكل قارب من المولبيدنيوم Mo مثبت بين طرفي مجسين للجهد المنخفض (LT) ذو التيار العالي حيث يوضع على سطح المبخر بوتقة من الكوارتز ذات المنخفض (LT) ذو التيار العالي حيث يوضع على سطح المبخر ويقة من الكوارتز ذات والمبخر ومحتواه محجوب عن حامل العينات بواسطة حاجز محمية يمكن تحريكه آلياً من فوهة ضيقة تملأ بالمادة المراد تبخيرها وهي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان (TCNQ) ذو التيار العالي حيث يوضع على مطح المبخر ومحتواه محجوب عن حامل العينات بواسطة حاجز محمية، وتنائي الميثان والمبخر ومحتواه محجوب عن حامل العينات بواسطة حاجز على الميان الميثان ألياً من فوهة ضيقة تملأ بالمادة المراد تبخيرها وهي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان (TCNQ) فوهة ضيقات المراد العالي حيث يوضع على سطح المبخر ومحتواه محجوب عن حامل العينات بواسطة حاجز محابية الميان الميثان ألياً من فوهة ضيقا بالمادة المراد تبخيرها وهي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان (TCN) فوهة ضيقا تمل بالمادة المراد تبخيرها وهي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان ألياً من فوهة ضيقا ليالياً المراد تبخيرها وهي رباعي ماليا حاجز عالماية الميثان (TCN) فوارتز ذات المبخر ومحتواه محجوب عن حامل العينات بواسطة حاجز عالمها، وتم عملية التبخير في الخطوات التالية.

3- تشغيل وحدة التكسية Coating unit على وضع الخلفية Backing وفيها تقوم المضخة الدوارة التكسية Rotating unit بتفريغ ما فوق اسطوانة مضخة الإنتشار وهذه الأخيرة نبدأ في تنشيطها مع الاستعانة بالمبرد الدافع للماء البارد في الحلزون المحيط بها وفي هذه الأثناء يتم تثبيت حاملات الأغشية الرقيقة وبالأقنعة المناسبة على حامل العينات وتملأ بوتقة الكوارتز على المبخر بمسحوق أوقطع رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان ويثبت الحاجز فوقها، كما يتم في هذه المرحلة المرحلة على المرحلة الحاجز فوقها. كما يتم في المبخر بمسحوق أوقطع رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان ويثبت الحاجز فوقها، كما يتم في هذه المرحلة تجهيز مقياس السمك الرقمي داخل الناقوس لقياس سمك الأغشية المرسبة على الحاملات.

4- يغلق الحيز المراد تفريغه (الناقوس الزجاجي) والمزود بإطار مطاطي يلامس القاعدة المستوية من الصلب لمنع تسرب الهواء إلى الناقوس، ثم سحب المضخة الدوارة إلى وضع Roughing وفيه تقوم المضخة الدوارة بتفريغ الحيز أسفل الناقوس وحتى ضغط قدره ¹-10 High وعندها يتم تشغيل مضخة الإنتشار Diffusion pump في وضع التفريغ العالي Pa وعندها يتم تشغيل مضخة الإنتشار pump وحتى ضغط حوالي Pa -10 وبعد vacuum لتكتمل عملية التفريغ للحيز أسفل الناقوس وحتى ضغط حوالي Pa -10، وبعد ذلك يتم استكمال التفريغ ووصوله إلى Pa -50 عن طريق صب النيتروجين السائل (LN) ذلك يتم استكمال التفريغ ووصوله إلى Pa -50 عن طريق صب النيتروجين السائل (LN) في المصيدة المحيطة بإسطوانة مضخة الانتشار لزيادة درجة التفريغ وإزالة أي أبخرة في المصيدة المحيطة بإسطوانة مضخة الانتشار الزيادة درجة التفريغ وإزالة أي أبخرة هيدروكربونية متسربة من إسطوانة مضخة الانتشار الى الحيز المفرغ أسفل الناقوس ، وعند الوصول إلى هذه المرحلة نبدأ عملية الترسيب.

5- تتم عملية الترسيب بإمرار تيار عالي من (LT) في مبخر المولبيدنيوم والذي تنتقل الحرارة منه إلى بوتقة الكوارتز المحتوية على رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان، ويتم زيادة التيار حتى تصل إلى نقطة التسامي للمركب وتبدأ عملية التبخير (أي بدء تصاعد أبخرة رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان) وعند ذلك يزال الحاجز Shutter من فوق المبخر لتتصاعد الأبخرة وتترسب على الحاملات وبمعدل ترسيب محدد يمكن التحكم فيه من قيمة التيار المار في المبخر ويقاس هذا المعدل بمقياس السمك الرقمي والذي يمكن متابعته بالشاشة الرقمية حتى الوصول إلى السمك المطلوب للأغشية الرقيقة ثم يوقف مرور التيار في المبخر ويعاد الحاجز فوق المبخر.

6- ترك العينات لمدة ساعة داخل الناقوس تحت التفريغ العالي قبل السماح للهواء بالدخول إلى داخل الناقوس عن طريق صمام دخول الهواء ear admittance وبالتالي رفع الناقوس وإخراج العينات لتصبح جاهزة للقياسات التركيبية والضوئية، أما العينات الخاصة بالقياسات الكهربائية فيتم إدخالها لوحدة التكسية وبقناع آخر مناسب لترسيب طبقة من الذهب Au تعمل كوصلة أومية مع الأغشية الرقيقة، ويتم ذلك باستخدام نفس الخطوات سابقة الذكر مع استخدام مبخر من الذهب الذي من مبخر من الذهب المعدام مبخر من التنوير عمل مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب الذهب التوير مبخر من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب الذهب التوير مبخر من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير من الذهب التوير مبخر من التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير ما التوير ما التوير من الذهب التوير مبن التنجستن توضع عليه قطعة صغيرة من الذهب التوير مبير من التنجير التوير التوير من الذوير التوير مبة التوير من التنجير من التنور مبة مبغر من الذوير مبة مبغر من الذوير من الذوير من التنور مبة مبغر من الذهب التوير مبة مبغر من التوير مبة مبغر من النور مبة مبغر من الذوير التوير مبة مبة مبغر من التوير مبة مبة مبغر من التوير مبة مبغ مبغر من الذوير الير مبة مبة مبغر مبة مبغر من الذهب التوير مبة مبة مبغر مبة مبغر مبة مبغر من التنور مبة مبغر من التوير مبة مبة مبغر من التوير مبة مبغر مبة مبغ مبغر مبة مبغر مبغر مبة مبغ مبغر مبة مبغر مبة مبغر مبة مبغر مبة مبغ مبغ مبغر مبة مبغر مبغ مبغر مبة مبغ مبغر مبغ مبغر مبغر م



شكل (1-3) صورة وحدة التكسية للشرائح الرقيقة

شكل(1-3) صورة وحدة التكسية للشرائح الرقيقة

3-2 تقنيات قياس سمك الأغشية الرقيقة:

3-2: Thin Film Thickness Measurement Techniques ⁽¹³⁹⁻¹³⁸⁾ يلعب السمك دورا[¬] هاما[¬] في تحديد الخصائص الفيزيائية للأغشية الرقيقة، ونستعرض في هذا الجزء أهم التقنيات المستخدمة في قياس سمك الأغشية الرقيقة والمحضرة بالتبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ، حيث تستخدم تقنية مقياس السمك الرقمي لقياس السمك للأغشية أثناء عملية التحضير داخل وحدة التكسية، بينما تستخدم تقنية التداخل الضوئي لتعيين السمك بدقة عالية للأغشية المحضرة بعد إخراجها من وحدة التكسية.

3-2-1: Quartz Crystal Thickness Monitors Technique⁽¹⁴⁰⁾

استخدم في هذه الدراسة مقياس السمك الرقمي من النوع (FTM6 Edward Co) والذي يوضح شكل (2-3) الرسم التخطيطي له ويعتمد في فكرة عمله على الرنين الحادث في بلورة الكوارتز ذات الألكترودين المعدنيين عند تعرضها لمجال كهربائي، حيث تردد الرنين لها f_0 والذي يعتمد على سمك هذه البلورة وأي زيادة في سمكها نتيجة ترسب الغشاء الرقيق على أحد سطحيها يزيح تردد الرنين لها بمقدار Δf_0 ، هذه الإزاحة الرنينية تترجم إلى سمك على أحد سطحيها يزيح تردد الرنين لها بمقدار Δf_0 ، هذه الإزاحة الرنينية تترجم إلى سمك على أحد سطحيها يزيح تردد الرنين لها بمقدار Δf_0 ، هذه الإزاحة الرنينية تترجم إلى سمك الغشاء المرسب، يظهر بصورة رقمية على شاشة المقياس ، ويضبط وضع الجزء تقريباً ويحدد التغير في تردد الرنين في البلورة (¹⁴¹⁾ Δf_0 نتيجة الترسيب للغشاء على الحساس Sensor من حامل البلورة بجوار حامل العينات ليترسب عليها معاً نفس السمك الخشاء المرسب الغشاء موضع الجزء على الحساس Sensor من حامل البلورة بجوار حامل العينات ليترسب عليها معاً نفس السمك الحساس Sensor من حامل البلورة بحوار حامل العينات ليترسب عليها معاً نفس السمك الحساس Sensor من حامل البلورة بحوار حامل العينات ليترسب عليها معاً نفس السمك الحساس Sensor من حامل البلورة بحوار حامل العينات ليترسب عليها معاً نفس السمك الخشاء على مطحها، وذلك بالإستعانة بمولد ذبذبات Sensor وعداد نبضات رقمي بدقة تعادل الحرض للجهاز وزلك بلاستعانة بمولد ذبذبات Sensor وعداد نبضات رقمي بدقة تعادل الطحها، وذلك بلاستعانة بمولد ذبذبات Sensor وعداد نبضات رقمي بدقة تعادل مطحها، وذلك بلاستعانة بمولد ذبذبات Sensor وعداد نبضات رقمي بدقة تعادل الحرض الحبوان عايم من عالي مرائل الحمول على مائلة الموني ومعام ومعامل الحمون ويدين الممك الحمون وعداد نبضات رقمي بدقة تعادل العرض للحبوان الحمون عادي من الممان وعمان وعمان رقمي مائلة الموني ورائلة ورائلة مورد الخرائلة معاد بمقياس السمك الخشاء مرائلة العرف ورفال العرف ورفي ومعام ومعامل الحمون وذلك بعد تزويده بمعلومات عن كثافة مادة الغشاء مالمال العرض الجهاز وذلك بلام مان مالحوني، ويعين السمك العشاء الرقيق الموامليان مالمان مان مائلة بالاستان مائلة بالالمان مالحمون ويعين السمان العشاء الرقبان مالمان مالمان مالمان مالمان مالمان مالمالمان مالمان مالمان مالمان مالمان مالمان مالمان مالمال

$$d = G \frac{\Delta f_0}{\rho_m} \dots (3-1)$$

حيث G ثابت له الوحدات (g / Hz.cm²)

2-2-3 تعيين سمك الأغشية الرقيقة بطريقة التداخل الضوئى:

3-2-2: Interferometric Method For Measuring The Film Thickness

الطريقة الدقيقة لتعيين سمك الأغشية الرقيقة بعد تحضير ها وإخراجها من وحدة التكسية تعرف بإسم طريقة تولانسكى $^{(141)}$ حيث استخدم ظاهرة التداخل الضوئي للأشعة المتعددة بالإنعكاس عن سطح شريحة رقيقة فى الحصول على هدب التداخل لفيزو Interference بالإنعكاس عن سطح للأبيان سمك الشريحة وبدقة تصل إلى $2\% \pm 6$ ولسمك يبدأ من 5 نانومتر .

(i) الأساس النظري لطريقة تولانسكى لتعيين سمك شريحة رقيقة:

يوضح الشكل (3-3) حاملة زجاجية نظيفة (G) تم ترسيب الشريحة الرقيقة والمراد قياس سمكها على جزء منها (A) بعد حجب الجزء الآخر منها ليكون نظيفا⁵ بواسطة قناع من الميكا لإحداث حافة حادة على شكل سلمة Step لها ارتفاع (d) هو سمك الشريحة المرسبة ثم يغطى سطح الحاملة بكاملها بطبقة سميكة من الفضة أو الالومنيوم (C) لزيادة انعكاسية السطح ولإحداث التداخل متعدد الأشعة توضع فوق الشريحة السابقة شريحة زجاجية أخرى (R) مرسب عليها طبقة رقيقة شبه منفذة من الفضة أو الالومنيوم (B) نسبة انعكاسها حوالي 70% ومن الشريحتين يتكون مقياس التداخل إذا سقط عليه ضوء أحادي اللون (بطول موجي معلوم) يحدث بين سطحيها الداخليين (B)، (C) انعكاسات متعددة وتظهر هدب فيزو الناتجة عن التداخل بالإنعكاس عديد الأشعة حيث تزاح تلك الهدب عند السلمة التي يبلغ ارتفاعها (b) ومن الشكل (3-3) يتضح أنه عند الوضع الذي يكون فيه سمك طبقة الهواء بين السطحين الداخليين لمقياس التداخل يساوى d_1 فإن شرط تكون الهدب:

$$(m + \Delta m)\lambda = 2d_2 + \frac{\delta_c \lambda}{2\pi} + \frac{\delta_B \lambda}{2\pi} \dots (3-3)$$

$$(3-4\mathbf{h}) \quad (3-4\mathbf{h}) \quad (3-4\mathbf{h}) \quad (3-3)$$

$$\Delta m = \frac{\Delta \overline{X}}{X}$$

- وبطرح المعادلتين (2-3) ، (3-3) نستنتج: $\lambda \Delta m = 2(d_2 - d_1) = 2d....$ (3-4) $\Delta m = 2(d_2 - d_1) = 2d...$ حيث $d = d_2 - d_1$ و هو سمك الشريحة المركبة و هو نفسه ارتفاع السلمة، وبالتعويض عن Δm فإن المعادلة الأخيرة تصبح على الصورة:
- $d = \Delta m \frac{\lambda}{2} = \frac{\Delta \overline{X}}{\overline{X}} \left(\frac{\lambda}{2}\right).$ (3-5)

ومن ثم فإن قياس المسافات الفاصلة بين الهدب وإيجاد متوسط قيمها \overline{X} وأيضا متوسط قيم إزاحات الهدب \overline{X} ومعرفة الطول الموجى للضوء المستخدم λ يمكن حساب سمك الشريحة المرسبة (d) بالتعويض في المعادلة (5-3).



شكل (2-3) : رسم تخطيطي لمقياس السمك الرقمي



شكل (3-3): رسم تخطيطي لمقياس التداخل المستخدم في تعيين سمك الشريحة الرقيقة

(ii) الجهاز المستخدم لقياس سمك الشرائح الرقيقة (مقياس التداخل):

يوضح الشكلان (3-46) ، (3-46) كلا"من النظامين الضوئي المستخدم لإظهار هدب فيزو (مقياس التداخل) وكذلك شكل هذه الهدب على الترتيب، ويتركب النظام الضوئي وكما يوضحه شكل (3-46) من مصدر ضوئي عبارة عن مصباح بخار الزئبق

(S) تسقط منه الأشعة على حامل به فتحة دائرية ضيقة Diaphragm (B) عن طريق عدسة مكثفة للأشعة (A) لها بعد بؤري (5cm) ليسقط على عدسة (C) بعدها البؤري ضعف الأولى وموضوعة على بعد من الفتحة (B) يساوي بعدها البؤري ، تخرج منها الأشعة متوازية لتمر عبر مرشح (D) ليسمح بمرور ضوء أحادي اللون له طول موجى =546.1 نانومتر، لتسقط تلك الأشعة عموديا على مقياس التداخل (G) (السابق وصفه)، وذلك بواسطة عاكس زجاجى يميل بزاوية (140) على الأشعة فتتكون هدب فيزو بالإنعكاس عند السطح الفاصل لمقياس التداخل، وتشاهد هذه الهدب بواسطة مجهر (E) ويمكن التحكم في المسافات الفاصلة بين الهدب ووضعها بالنسبة لبعضها البعض بواسطة مسامير محواة تتصل بحامل مقياس التداخل. وقياس المسافات X، XX يتم بعينية مزودة بميكرومتر أو بتصوير الهدب ثم القياس من الصورة.



شكل (3-4) a-النظام الضوئي المستخدم لإظهار التداخل بالإنعكاس (هدب فيزو) b-رسم تخطيطي لهدب فيزو

شكل (a (3-4) النظام الضوئي المستخدم لإظهار التداخل بالإنعكاس (هدب فيزو) ل-رسم تخطيطي لهدب فيزو-b

3-3 التقنيات المستخدمة في دراسة الخصائص التركيبية لمركب رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان:

3-3 : Technique Used to Study the Structure Properties of

Tetracyanoquinodimethane

دراسة البنية التركيبية البلورية لمركب رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان في صورته كمسحوق وفى صورة أغشية رقيقة منه كما حضرت وأيضا بعد تلدينها. تم استخدام تقنيتين هما على الترتيب الأشعة السينية المحادة (XRD)، وتقنية المجهر الإلكترونى الماسح (SEM) لدراسة تضاريس السطوح للعينات وسنعرض لهما بالتفصيل في ما يلي: 1-3-3 تقنية حيود الأشعة السينية

3-3-1: X-Ray Diffraction (XRD) Technique (142-144)

يوضح الشكل (3-5) صورة فوتوغرافية لمقياس حيود الأشعة السينية المستخدم في دراسة البنية البلورية لمركب رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان في صورته كمسحوق (بودرة) ، أو على صورة أغشية رقيقة تم تحضيرها بالتبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ ، والجهاز المستخدم من النوع (Philips 1700) ومزود بمرشح من النيكل (Ni) كما أن أنبوبة الأشعة السينية مزودة بهدف من النحاس (Cu) ليكون الإشعاع السينى الناتج هو Cuk_α وطوله الموجى لم يساوى Å 1.5418 ، والجهاز أيضا مزود بكاشف للأشعة المنعكسة وهو عبارة عن كاشف نبضات من نوع (يوديد الصوديوم المطعم بالثاليوم) وتسجل شدة الأشعة المنعكسة بطريقة أتوماتيكية عن طريق حركة الكاشف الدائرية حول حامل العينات وبسرعة تعادل درجتين لكل دقيقة وبزوايا بين 10 إلى 90 ، وترسم العلاقة بين شدة الأشعة المنعكسة (I) وضعف زوايا الحيود (20) أتوماتيكيا عن طريق راسم متصل بالجهاز ومن الرسم يتم تعيين زوايا الحيود (θ) لكل قمة حيود (hkl) وبالتالي يمكن تحديد البعد البيني العمودي بين مستويات الرص في البلورة (قيم hkl) وذلك بالتعويض في قانون براج Bragg's Law.

 $m\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta_{(hkl)}....(3-6)$

حيث λالطول الموجى للأشعة السينية المستخدمة، θ زاوية براج (زاوية السقوط = زاوية الإنعكاس) ، m=1 للأشعة السينية.





شكل(5-3) صورة مقياس الحيود بالأشعة السينية (Philips 1700)

2-3-3 تقنية المجهر الالكتروني الماسح

3-3-2: Scanning Electron Microscope Technique

يستخدم المجهر الالكتروني الماسح على نطاق واسع لفحص ودراسة التراكيب السطحية Morphology للأغشية الرقيقة والرسم التخطيطي للمجهر يوضحه شكل (6-3). تتجه الالكترونات المنبعثة إنبعاثا⁵ ثرميونيا⁵ من الكاثود نحو الأنود تحت تأثير جهد تعجيل يكسبها طاقة تتراوح بين 30 إلى 50 كيلو إلكترون فولت، حيث يتم تركيز الشعاع في بؤرة بواسطة عدستين مكثفتين وبعد تركيز الشعاع في منطقة دقيقة تبلغ مساحتها حوالي (5) نانومتر يقوم زوج من الملفات الماسحة عند العدسة الشيئية بتحريك الشعاع ليمسح سطح العينة، حيث يعتمد المجهر الالكتروني الماسح في دراسة سطوح العينات على المسح الدوري لسطح العينة بواسطة شعاع الكتروني مركز ينحرف دوريآ ليمسح السطح فيما يشبه ما يحدث في مسح شاشة التلفزيون لتتضبح الصورة على شاشة وميضية حيث تسجل النبضات الكهربائية الناتجة بواسطة المجمع عند أي لحظة أثناء عملية المسح، مظهرا[°] الخصائص التوبولوجية (التضاريس) Morphology للمساحة من سطح العينة التي تم مسحها، ويتم تكبير النبضات الكهربائية الناتجة بواسطة مضاعف للإلكترونات Electron multiplier ومكبر متصلين على التوالي وتمثل النبضية على شكل نقطة مضيئة على شاشة أنبوبة أشعة الكاثود، وتظهر صوره تضاريس سطح العينة على شاشة أنبوبة أشعة الكاثود، حيث تكون خطوط المسح في تناسق زمني (Synchronization) مع عملية مسح المجس الالكتروني لسطح العينة في المجهر، ويكون التباين في الصورة الناتجة متأثراً بالمجالات الكهربائية والمغناطيسية الموضعية وأيضا⁰ نتيجة العديد من العوامل الفيزيائية أكثر منها في حالة المجهر الالكتروني. النافذ العادي وتحضر العينات على صورة أغشية رقيقة من مركب رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان على حوامل زجاجية،تنقل وتثبت على الحامل الخاص بالمجهر الالكتروني الماسح وتغطى بعد ذلك بطبقة رقيقة جدارً من الذهب سمكها حوالي 10 نانومتر لتوضع بعد ذلك في المجهر ليتم فحصبها وتصوير التضاريس لسطحها والمجهر الالكتروني الماسح المستخدم في تلك الدراسة والموضح في الشكل (3-7) من النوع (JEOL JSM-T300) موجود بكلية الهندسة قسم الإنتاج بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وقد استخدم لإظهار الحجم الحبيبي (Grain size) لسطح العينات من مركب رياعي سيانو كينو ثنائي الميثان.



شكل (6-3) رسم تخطيطي للمجهر الإلكتروني الماسح

3-4 التقنيات المعملية والطرق الحسابية لتعيين الخصائص الضوئية.

3-4 : Experimental Techniques and Computational Methods for Optical Oroperties

تعتبر الأغشية الرقيقة عينات نموذجية للقياسات الضوئية لما تتميز به من سطوح مستوية ضوئيا[®] للإنكسار المركب Optical flat surfaces كما تتميز بثابت ضوئي يعرف باسم معامل الانكسار المركب Complex refractive index \tilde{n}_c وهو قيمة مركبة للمواد ذات الانكسار المركب Nefractive " n ومعامل الانكسار " معامل الانكسار" وكلاهما المتصاص الضوئي ومركبته الحقيقية وتعرف باسم معامل الانكسار" وكلاهما وكلاهما ومركبته التخيلية تعرف باسم دليل الامتصاص " له ولي المتحدية وتعرف باسم معامل الانكسار ألموجي للمواد ذات المتصاص الضوئي ومركبته الحقيقية وتعرف باسم معامل الانكسار المركب وكلاهما وكلاهما وراكس معامل الانكسار الموجي للضوء الموجي للمتحديث المتحديث متحديث المتحديث المتح المت المت المت المتحديث المتحديث المت ال

 $\widetilde{n}_{c}(\lambda) = n(\lambda) - ik(\lambda) \dots (3-7)$

كما يلعب سمك الأغشية الرقيقة (d) دورا ما هاما في تحديد قيم الثوابت الضوئية وهناك تقنيات عديدة لتعيين الثوابت الضوئية عند الأطوال الموجبة المختلفة للجوامد في صورتها الحجمية Bulk أو على هيئة أغشية رقيقة Thin films ومن أهمها على سبيل المثال:

- تقنيات تعتمد على ظاهرة التداخل الضوئي (146)
- تقنيات تعتمد على الاستقطاب الاهلليجي للضوء⁽¹³⁸⁾

$$Abs. = O.D. = \log_{10} \frac{1}{T}$$
.....(3-8)

والمعادلة (8-3) تعطى قيمة الامتصاص كما يسجلها الجهاز باسم Absorbance بينما القيمة الحقيقية والأكثر دقة (القيمة المطلقة)

 $Abs. = \log_{10} \frac{(1-R)^2}{T}....(3-9)$

علما بأن تحليل منحنيات السلوك الطيفي للثوابت الضوئية تستخدم في إلقاء الضوء على التركيب الطاقة لمناطق الطاقة على Energy band structure أي في تحديد نوع الانتقال النركيب الطاقة لمناطق الطاقة الفجوة (Energy gap (E_g) والمعروف أيضا باسم ثابت العزل الضوئي العزل عند الترددات اللانهائية ع والمعروف أيضا باسم ثابت العزل الضوئي العزل عند الترددات اللانهائية ع والمعروف أيضا باسم ثابت العزل الضوئي الموئي العراد المتعالي وهذا إلى جانب إلقاء الضوء على معنات الموئي الموئي الموزل عند الترددات اللانهائية ع والمعروف أيضا باسم ثابت العزل الضوئي العراد العزل الموئي العزل عند الترددات اللانهائية ع والمعروف أيضا باسم ثابت العزل الموئي العراد العزل عند المتعالية وهذا إلى جانب إلقاء الضوء على نطاقات الامتصاص الموزد والناتجة عن الانتقالات عبر الاوربيتالات South transition في الأصباغ من المواد العضوية ومنها مركب رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان.

R حساب القيم المطلقة للنفاذية T و الانعكاسية

3-4-1: Estimation of the Absolute Values of the Measured Transmittance T, and Reflectance R

بفرض شريحة من جامد سمكها (d) ومعامل انكسارها المركب \tilde{n}_{c} سقط عليها ضوء أحادى اللون χ بشدة ضوئية (I_{0}) سقوطاً عمودياً (زاوية السقوط Φ أقل من (10) فإن جزءاً من هذا الضوء ينعكس عن سطح الشريحة بشدة I_{r} والباقي ينتشر في مادة الشريحة ليعانى امتصاص ثم ينفذ الباقي بشدة I_{t} كما هو موضح في الشكل (8-3)، وبالتالي فإن الانعكاسية النسبية R والنفاذية النسبية T يمكن تعيينها عند الأطوال الموجية المختلفة الاستخدام باستخدام الآسبكتروفوتومتر طبقاً للمعادلتين (01-3) و(11-3) كما يلى:

$$R = \left(\frac{I_{fr}}{I_0}\right)....(3-10)$$

حيث R الانعكاسية النسبية وتتمثل النسبة بين الطاقة الضوئية المنعكسة(I_{fr}) عن سطح الغشاء إلى الطاقة الضوئية الساقطة عليه:

$$T = \left(\frac{I_{ft}}{I_0}\right)....(3-11)$$

على حين T النفاذية النسبية للغشاء وتمثل النسبة بين الطاقة الضوئية النافذة ($_{ff}$) من الغشاء إلى الطاقة الضوئية الساقطة عليه والمعادلات (10-3)، (11-3) تمثل القيم العملية المقاسة الشدة الضوئية النسبية بواسطة الاسبكتر وفوتومتر وجميعها دوال للثوابت الضوئية للشريحة n، للشدة الضوئية النسبية بواسطة الاسبكتر وفوتومتر وجميعها دوال للثوابت الضوئية للشريحة n، معاملين من الثلاثة R, Abs., T يمكن لا وبالتالي فإن استخدام الاسبكتر وفوتومتر في تعيين معاملين من الثلاثة R, Abs., T منها تعيين الثوابت الضوئية م الاسبكتر وفوتومتر في تعيين معاملين من الثلاثة R, Abs., T منها تعيين الثوابت الضوئية n وفى حالة الأغشية الرقيقة حيث يرسب الغشاء على حاملة منها تعيين الثوابت الضوئية n وفى حالة الأغشية الرقيقة حيث يرسب الغشاء على حاملة منها تعيين الثوابت الضوئية n وفى حالة الأغشية الرقيقة حيث يرسب الغشاء على حاملة الحون شريحة مستوية السطحين استواء ضوئيا وأيضا غير ماصه للضوء Non rكون شريحة مستوية السطحين استواء ضوئيا وأيضا غير ماصه للضوء no rكون شريحة مستوية السطحين استواء ضوئيا وأيضا غير ماصه للضوء no rكون شريحة مستوية السطحين استواء ضوئيا وأيضا غير ماصه للضوء no rكون شريحة مستوية السطحين استواء ضوئيا وأيضا غير ماصه للضوء no rكون شريحة مين ماء وحتى 2500 من ودان ما ما الضوء no rكون شريحة من الخوار وتر الأمور وحتى العادوة r_{s} معروف وبدقة بينما r_{s} وأيضا عبر ماصه الضوء no rكون النومتر) و هذا يتوفر في الشرائح الضوئية من الكوار تز الأمور وفي حيث منحنى التفريق n_{s} (n_{s}) وهذا يتوفر في الشرائح الضوئية من الكوار تز الأمور في حيث منحنى التفريق (n_{s}) وهذا يتوفر في الشرائح الضوئية من الكوار تز الأمور في حيث منحنى التوبيون الم حيون المرجع يكون الم معامل انكسار n_{s} وزلك باستخدام مرجع يكون الم معرف نفس نوع وسمك الحاملة والتي لها معامل انكسار n_{s} معام الما في حالة قياس الطيفية للانعكاس R وأيضا قان مر وع عبارة عن مرأة من الألومنيوم لها انعكاسية معام المرجع عبارة عن مرأة من الألومنيوم لها انعكاسية معاومة في المدى الطيفي المرحا و والسبكتر وفرقوتومتر المستخدم في هذه الدراسة مادى الطيفي الحياي الخوى و المردع (الحيك المستخدم في هذه الدراسة مادى الطيفي الحياي مادى الخوى و ماما الخوى و المرحا و والمدى المام معامل انكسار مامى النوع ($n_$

570) يوضحه شكل (3-10) ، وفي هذا الصدد نوضح شكل تخطيطي للإسبكتروفوتومتر ثنائي الإشعاع Double beam Spectrophotometer، والذي يغطى المدى الطيفي السابق ذكره

والذي يشمل الأشعة فوق البنفسجية والضوء المنظور وطيف الأشعة تحت الحمراء القريبة UV-VIS-NIR ويتكون أساساً من ثلاثة أجزاء رئيسية توضحها الصورة(11-3)

- موحد الاطوال الموجية Momochromator
- غرفة العينات المظلمة Dark Chamber وتحتوى على حامل للعينة والمرجع
- الكواشف الضوئية Detectors للقياس الفوتومتري للشدة الضوئية، كما يوضحه شكل (21-3) وكما يلاحظ أن الاسبكتروفوتومتر مزود بوحدة ملحقة لقياس الانعكاسية البراقة Specular reflection attachment ذات زاوية سقوط صغيرة ([°]5) يمكن إدخالها في الغرفة المظلمة بدلا[°] من حامل العينات الخاص بقياس T، Abs وذلك عند استخدام الاسبكتروفوتومتر للنمط R (R-mode) لقياس أطياف الانعكاسية R مما سبق يتضح انه يمكن استخدام الاسبكتروفوتومتر في ثلاثة أنماط للتشغيل هي على الترتيب:
 - Abs-mode نمط قياس المنحنيات الطيفية للامتصاص Absorbance
 - T-mode نمط قياس المنحنيات الطيفية للنفاذية Transmittance
 - Reflectance نمط قياس المنحنيات الطيفية للانعكاسية Reflectance مع استخدام وحدة الانعكاسية الملحقة



شكل(7-3) صورة فوتوغرافيه للمجهر الإلكتروني الماسح



شكل (8-3) يوضح الانعكاسية والنفاذية على عينة على هيئة شريحة من جامد عند السقوط العمودي للضوع



شكل (9-3) يوضح الانعكاسية والنفاذية لشريحة رقيقة من المادة مرسبة على حاملة غير ماصة للضوء عند السقوط العمودي



شكل (10-3) يوضح شكل تخطيطي لقياس أطياف الامتصاص والنفاذ للأغشية الرقيقة باستخدام اسبكتروفوتوميتر



شكل (11-3) يوضح صورة جهاز الإسبكتروفوتوميتر

شكل (11-3) يوضح صورة جهاز الإسبكتروفوتوميتر



شكل (12-3) شكل تخطيطي للمكونات الرئيسية للإسبكتروفوتوميتر

2-4-2 قياسات المنحنيات الطيفية للامتصاص والنفاذية للأغشية الرقيقة للسقوط العمودي للضوء باستخدام الإسبكتروفوتومتر:

3-4-2 : Spectrophotometric Measurements of Absorption and Transmittance at Normal Incidence of light for Thin Films

في هذه الحالة يعمل الاسبكتروفوتومتر في وضع التشغيل Abs. Mode لقياس في هذه الحالة يعمل الاسبكتروفوتومتر في وضع التشغيل T-mode لقياس أطياف النفاذية T وفى الحالتين يمر أطياف الامتصاص وفى وضع التشغيل T-mode لقياس أطياف النفاذية T وفى الحالتين يمر شعاع المرجع على حاملة من الكوارتز الأمورفي المستوي ضوئيا⁵ انعكاسيتها R_q كما في الشكل (12- 3) حيث قيمة T المقاسة والذي يرمز لها بالرمز T_{meas} تساوي T_{meas} ما م

والتي تساوي $T_{meas.} = \left(\frac{I_{ft}}{I_q}\right)$ وهى قيمة نسبية تستنتج منها القيمة المطلقة بالضرب في T_{q} والتي تساوي $T_{meas.} = \left(\frac{I_{ft}}{I_q}\right)$ لانعدام امتصاصية مادة الحاملة وعليه فان:

 $T = \frac{I_{ft}}{I_{g}} (1 - R_{q})....(3 - 12)$

3-4-3 قياس المنحنيات الطيفية للانعكاسية عن سطوح الأغشية الرقيقة للسقوط العمودي للضوء باستخدام الاسبكتروفوتومتر

3-4-3 : Spectrophotometric Measurements of Reflectance at Normal Incidence of light for Thin Films

وفى هذه الحالة يعمل الاسبكتروفوتومتر في وضع التشغيل R-mode مع استخدام الوحدة الخاصة بقياس الإنعكاسية البراقة وزاوية السقوط (5) وعينة المرجع مرآة من

الألومنيوم معلوم بدقة إنعكاسها
$$R_{AI}$$
 كما في شكل (3-13) حيث الانعكاسية المقاسة هي قيمة الألومنيوم معلوم بدقة إنعكاسها R_{AI} ولحساب القيمة المطلقة للإنعكاسية نضرب في انعكاسية نصبية وتساوى $R_{al} = \left(\frac{I_{fr}}{I_{Al}}\right)$ ولحساب القيمة المطلقة على الصورة معلى العرب في العكاسية $R_{al} = \frac{I_{fr}}{I_{Al}}$ $R_{AI} = \frac{I_{fr}}{I_{Al}} R_{AI} \left[1 + (1 - R_q)^2\right] - T^2 R_q$

Abs, R,T حساب الثوابت الضوئية k,n من قياسات الاسبكترفوتومتر Abs, R,T للأغشية الرقيقة عند السقوط العمودي للضوء:

3-4-4 : Calculation of the Optical Constants n and k from the Spectrophotometric Measured Values of Abs, T and R for Thin Films

a-4-4-a تعيين الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة من منحنيات السلوك الطيفي للامتصاص:

3-4-4-a : Determination of the Optical Properties of Thin Films from Absorbance Spectra

من قياسات منحنيات السلوك الطيفي للامتصاص (Abs) والمعروف أيضا باسم الكثافة الضوئية OD) Optical density وعلاقته بالنفاذية تحددها المعادلة (3-8) فإنه يمكن استخدام معادلة بيير-لامبرت Beer – lambert equation التقريبية في تعيين معامل الإمتصاص Absorption Coefficient α حيث⁽¹⁴⁸⁻¹⁴⁹⁾

$$I_t = I_o e^{-\alpha d}$$

هذه المعادلة تقريبية ، لأنها تهمل انعكاسية الأغشية وبصورة دقيقة يمكن حساب α من قياس المنحنيات الطيفية للكثافة الضوئية O.D وللانعكاسية R وتكون المعادلة الأدق في تعيين α وهي

ومنها
$$T = (1-R)^2 e^{-\alpha d}$$
.....(3–15)

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left[\frac{(1-R)^2}{T} \right] = \frac{2.303}{d} \left[2 \ln (1-R) + O.D \right] \quad (3-16)$$

وفي كلا الحالتين فإن الثابت الضوئي (دليل الامتصاص k) يمكن تعيينه من المعادلة $k = \frac{\alpha \lambda}{4\pi}$

وذلك عند الأطوال الموجية المختلفة والتي يمكن تحويلها لطاقة الفوتونات الضوئية من العلاقة

$$h\upsilon(ev) = \frac{1.24}{\lambda_{(\mu m)}}....(3-18)$$

$$R = \frac{(1-n)^2}{(1+n)^2} \frac{+k^2}{+k^2} \dots (3-19)$$

$$n = \left(\frac{1+R}{1-R}\right) + \sqrt{\frac{4R}{(1-R)^2} - k^2} \dots (\beta - 20)$$

k, n تعيين الثوابت الضوئية k, n من النفاذية والإنعكاسية R, T للأغشية الرقيقة عند السقوط العمودي للضوء

3-4-4-b : Determination of the Optical Constants n and k of the Thin Films from T and R at the Normal Incidence of light d units and the Normal Incidence of light human light in the light of the light is the light of the light is the light of the light of the light is the light of the light of the light is the light of the l

$$T = (1 - R)^2 e^{-\alpha d} \dots (3 - 22)$$

و هذه المعادلة يمكن منها تعيين قيم معامل الامتصاص من قياسات R, T من الصيغة

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left[\frac{(1-R)^2}{2T} + \sqrt{\frac{(1-R)^2}{4T^2}} + R^2 \right] \dots (3-23)$$

وبالتالي يمكن حساب دليل الامتصاص k وأيضا معامل الانكسار n من المعادلتين (17-3) ، (3-20).

3-5 :The measurement Techniques of the Electrical Transport Properties of Tetracyanoquinodimethane Thin Films

من أهم البارمترات الأساسية للخصائص الإنتقالية الكهربائية لأشباه الموصلات هي الموصلية الموصلية الكهربائية لأشباه الموصلية الموصلية الموصلية الكهربائية σ الموصلية الموصلية الموصل n أو Type of conduction p , والموصلية الكهربائية σ الشبه الموصل تعطى من العلاقة

 $\sigma = |q|(n\mu_n + p\mu_p).....(3-24)$ حيث p, n تركيز حاملات الشحنة الحرة من الالكترونات، والثقوب الموجبة (holes) على حيث p, n تركيز حاملات الشحنة الحرة من الالكترونات، والثقوب الموجبة (out) على الترتيب _n, μ_p , μ_p ,

$$\sigma = |q|n\mu_n$$
 (3-25) (n-type) n لشبه الموصل
 $\sigma = |q|p\mu_p$ (3-26) (p-type) p لشبه الموصل

أما شبه الموصل الذاتي Intrinsic semiconductor حيث $n = p = n_i$ فإن الموصلية الكهربائية الذاتية $\sigma_{\rm int} = |q|n_i(\mu_n + \mu_p)......(3-27)$

وعلى وجه العموم فإن معرفة التركيز والحركية لحاملات الشحنة يتطلب تقنيات أخرى لقياسها مثل تأثير هال.



شكل (13-3) يوضح رسم تخطيطي لقياس الانعكاسية البراقة لغشاء

رقيق باستخدام مرجع عبارة عن مرآة من الألمنيوم

1-5-3 تقنية تعيين الموصلية الكهربائية:

3-5-1 : Measurement of Electrical Conductivity Techniques

توجد عدة طرق لتعيين الموصلية الكهربائية σ تتراوح من قياسات بدون وصلات تلامس Contactless مارة بوصلات تلامس مؤقتة Temporary contact إلى وصلات تلامس دائمة Permanent contact وسوف نركز في هذا الجزء على التقنيات التي استخدمت في هذه الدراسة لتعيين الموصلية الكهربائية σ للأغشية الرقيقة من مركب رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان العضوي وهى تقنية استخدام وصلة تلامس أومية دائمة عبارة عن طبقة من الذهب (Au) Gold على طرفي العينة، وقد تم اختبارها بقياس علاقة (التيار-الجهد) وبتقنية المجسين والمات تلاه وصلية الكهربائية م وصلة تلامس أومية دائمة عبارة عن المبقة من الذهب (Au) مارك على طرفي العينة، وقد تم اختبارها بقياس علاقة (التيار-يتم قياس المقاومة بين المجسين (Q)R (اما بقياس العلاقة بين التيار والجهد أو بقياس قيمة المقاومة مباشرة باستخدام الكترومتر) حيث المقاومة بالأوم والأبعاد للغشاء بالسنتيمتر ومن ذلك يمكن حساب المقاومة النوعية الكهربية σ وبالتالي الموصلية النوعية الكهربائية σ حيث حرام حراب المقاومة النوعية الكهربية م وبالتالي الموصلية النوعية الكهربائية م حيث

$$R = \rho \, \frac{L}{A}$$

$$\rho = R \frac{A}{L}$$
 or $\rho = R \frac{wd}{L}$ $\Omega.m.....(3-28)$

ومن المعلوم أن ρ دالة في كل من سمك الأغشية d ودرجة الحرارة T. -3

لقياس المقاومة النوعية الكهربية م للشريحة الرقيقة من المركب العضوي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان مختلفة السمك استخدمت طريقة المجسين لقياس المقاومة للشرائح عند درجة حرارة الغرفة وعند درجات الحرارة الأعلى حيث يحجب وسط الشريحة بقناع من الميكا تاركا طرفي العينة ليتم ترسيب طبقة من الذهب Au النقي جدا على الطرفين بالتبخير الحراري في جو مفرغ بمبخر من التنجستين، وبذلك يكون المقطع العرضي للعينة كما في شكل (3-14) حيث يتم تثبيت العينة بعد ذلك على حامل للعينات خاص بالقياسات الكهربائية ذي مجسين معزولين من النحاس يهبطان من أعلى بواسطة زمبركين ليلامس كل منهما إلكترود من الذهب عند طرف العينة المقابلة له. ولقياس ρ عند درجات الحرارة المرتفعة يوضع حامل العينات داخل فرن مظلم يتم التحكم في درجة حرارته. وتقاس درجة الحرارة داخله بواسطة ازدواج كهروحرارى Thermocouple ، أما مقاومة العينة R فيتم قياسها بواسطة الكترومتر له معاوقة داخلية عالية (Ω^{16}) كما في شكل (3-15).

حيث ΔE هي طاقة التنشيط ، $_{k_B}$ ثابت بولتزمان ورسم العلاقة بين In ρ ، T ، In ρ متقيم ميله ΔE المستقيم ميله ΔE ومنه يمكن تعيين طاقة التنشيط ΔE بوحدات الإلكترون فولت eV ومنه عن ثابت بولتزمان بوحدات VK ومنه يمكن تعيين طاقة التنشيط المع بوحدات الإلكترون فولت eV ولكن النتائج المعملية لهذه العلاقة تعطي أكثر من خط مستقيم بما يدل على اختلاف آليات التوصيل في الغشاء في المدى من درجات الحرارة المختلفة أي أن المعادلة (3-3) تكتب على المعاد الإلكترون فولت التوصيل في الغشاء في المدى من درجات الحرارة المختلفة أي أن المعادلة (3-3) تكتب على الصورة.

 $\rho = \rho_0 e^{[(\Delta E_1 + \Delta E_2 + \Delta E_3 + \dots)/k_B T]} \dots (3-30)$ ⁶ لتتفق مع النتائج العملية ، ومن ثم يمكن استنتاج قيم طاقات التنشيط $\Delta E_2 \cdot \Delta E_1$ وأيضا



وتقنية المجسين لقياس النوعية الكهربائية





شكل (15-3) الرسم التخطيطي للدائرة الكهربائية المستخدمة في قياس المقاومة الكهربائية (D) إلكتروميتر (كثلي617) (F) العينة فوق الحاملة ، (G) فرن مظلم،(T) مزدوج حراري ومقياس لدرجة حرارة الفرن

6- 3 تحضير وقياس الخصائص للوصلات الثنائية غير المتجانسة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان / ارسينيد الجاليوم

3-6 : Preparation and Measurements of Tetracyanoquinodimethane / GaAs

في هذا الجزء تم تحضير وصلات ثنائية متغايرة Heterojunction (دايود) بين شبهي الموصل أحداهما غير عضوي (Inorganic) وهو شريحة من ارسينيد الجاليوم والأخر عضوي (Organic) هو غشاء رقيق من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان ، ثم دراسة خصائصها كوصلات ثنائية واستنتاج بار امترات الوصلة وآليات التوصيل بها، وأيضا دراسة أدائها في حالة الإضاءة كخلية شمسية واستنتاج بار امترات الخلية الشمسية وأهمها: كفاءة هذه

1-6-1 تحضير الوصلات الثنائية (O/I) كخلايا شمسية من النظام ذهب ارسينيد الجاليوم-رباعى سيانو كينو ثنائى الميثان-ذهب⁽¹⁵²⁻¹⁵²⁾

3-6-1 : Preparation of (Organic/Inorganic) Heterojunction As a Solar Cell for the System Au-GaAs –Tetracyanoquinodimethane-Au^{.(118)}

تبدأ عملية تحضير هذه الوصلات الثنائية على شرائح من ارسينيد الجاليوم GaAs من الخطوات الآتية:

1- يتم تنميش Etching سطحي شريحة GaAs وذلك بغمرها في محلول التنميش Etching سطحي شريحة GaAs وذلك بغمرها في محلول التنميش Etching solution وهو مزيج من حمض النيتريك HNO₃ وماء H₂O بنسب على الترتيب Etching solution وإضافة 15m من نترات الفضة AgNo₃ وذلك لمدة خمس دقائق Etching time ثم تغسل الشريحة المنمشة بماء مقطر ثم كحول أيزوبروبيلي وتجفف.

2- بعد تجفيف الشريحة توضع داخل غلاف على شكل قناع مناسب ليرسب على وجهها السفلى طبقة سميكة من سبيكة من الذهب كالكترود أومي سفلي ، بينما يرسب طبقة رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان بالسمك المناسب على الوجه العلوي، وكلا الترسيب يتمان بتقنية التبخير الحراري المعتاد والسابق بيانه في الجزء الأول من هذا الفصل.

3- بقناع آخر على هيئة شبكة يوضع فوق طبقة رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان ليتم تبخير طبقة نقية من الذهب على هيئة شبكة Grid كما في الشكل (16-3) تعمل كوصلة أومية علوية مع رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان وتسمح في نفس الوقت بسقوط الضوء على الوصلة والشكل التخطيطي لمسقط رأسي لهذا التصميم للوصلة يوضحه الشكل (71-3).
4- يتم تلدين هذه الوصلة عند درجة C° 100 لمدة ساعتين وفى جو مفرغ Pa 1 10 لتسريع اكتمال الوصلة وتكون منطقة الاستنفاذ وتساوي منسوب فيرمي علي طرفي الوصلة. 5- يتم اختبار الوصلة ومدى قابليها للقياس، وأيضا استجابتها للضوء وذلك بوضع العينة على حامل مناسب ويوضحه شكل (18- 3) واستخدام دائرة لرسم منحنى التيار-الجهد، وذلك بالاستعانة براسم ذبذبات Oscilloscope ويوضح الدائرة شكل (19-3).

2-6-2 قياسات منحنيات (التيار-جهد-درجة حرارة) وكيفية تعيين بارمترات الوصلة الثنائية (حالة الإظلام)

3-6-2 : Measurement of (I-V-T) Characterization Curves of Heterojunction and Determination of Junction Parameters in the Dark.

يتم قياس منحنيات (التيار – الجهد) للوصلة الثنائية عند درجات الحرارة المختلفة باستخدام الدائرة المبينة بالشكل (20-3) بوضع العينة على حامل العينات المبين بشكل (18-3) ووضع الحامل داخل الفرن المظلم والذي يتم التحكم في درجة حرارة العينة بواسطة متحكم في درجة الحرارة Temperature controller وتقاس درجة حرارة العينة بإزدواج حراري يلامس سطح العينة. يتم عند ثبوت درجة الحرارة T قياس العلاقة بين التيار I والجهد V في حالة جهد الانحياز الأمامي V_F وجهد الانحياز الخلفي V_r بالاستعانة بعاكس للتيار في الدائرة، ويكرر ذلك عند قيم مختلفة وثابتة لدرجات الحرارة، ومنها يمكن رسم العلاقة بين التيار والجهد عند درجات حرارة مختلفة، ومن ثم تعيين البارامترات المميزة للوصلة الثنائية من تحليل هذه المنحنيات (التيار جهد) في حالة الإضاءة وأيضا⁵ منحنيات الاستجابة الطيفية للخلايا الشمسية

3-6-3 : Measurement of I-V Characteristic and Spectral Response of Heterojunction Under Illumination

لقياس منحنيات التيار -جهد للخلية الشمسية عند درجة حرارة الغرفة وتحت تأثير الضوء والذي يمكن تحديد القدرة الضوئية الساقطة على الخلية بواسطة مقياس لاكس Lux meter بوحدات $\frac{Watt}{cm^2}$ مصدر ضوئي (لمبة من التنجستن) ويمكن الاستعانة بمرشحات ضوء لإسقاط ضوء أحادى اللون على الخلية لتعيين منحنى الاستجابة الضوئية لها. قياس منحنيات(I-V) للخلية الشمسية المضاءة بإحدى الطريقتين:- 1- الطريقة الأولى: وهي استخدام الدائرة شكل (20-3) مع إدخال النظام الضوئي فوق الخلية داخل الفرن المظلم وقياس منحنى التيار جهد عند درجة حرارة الغرفة في حالة الإظلام ثم إسقاط الضوء بالشدة المناسبة وإعادة قياس منحنى التيار جهد في حالة الإضاءة حيث شكل المنحنيين كما في الشكل التخطيطي رقم (21-3) والجزء المظلل منه يمثل القدرة الكهربية المنارجة من الخلية من الخلية ومن تشكل قدرة ضوئية ساقطة والمن يقيسها مقياس لاكس معاد المعارجة من الخلية من الخلية المناسبة والمعادي قيام منحنى التيار مع منحنى التيار.

2- الطريقة الثانية: باستخدام مقاومة حمل Load resistance R_L وبدون أي مصدر لجهد خارجي ويسمى Load I-V characteristics وكما يوضح شكل (2-3) دائرة التيار جهد بمقاومة الحمل ومصدر التغذية الوحيدة في الدائرة هو الخلية الشمسية نفسها. جهد بمقاومة الحمل ومصدر التغذية الوحيدة في الدائرة هو الخلية الشمسية نفسها. وعن طريق قيم مقاومة الحمل R_L وتعيين كل من قيم التيار والجهد عند قدرة إضاءة ثابتة ثم رسم العلاقة بين I, V كما في الشكل (2-3) ويتم تعيين جهد الدائرة المفتوحة $V_{\rm oc}$ ودائرة تيار القصر $I_{\rm sc}$ ونقطة القدرة القصوى على المنحنى Maximum Power Point MPP وعندها نحسب $I_{\rm M}$, $V_{\rm M}$ الجهد والتيار عند نقطة القدرة القصوى ومن ثم يمكن تعيين معامل الإمتلاء Fill Factor FF وبالتالي استنتاج كفاءة الخلية η



شكل (3-16) : يوضح الشكل Au/ GaAs/ TCNQ/ Au التخطيطي لمقطع رأسي للوصلة الثنائية كخلية شمسية من النظام



شكل (3-17) يوضح الشكل التخطيطي لسطح الوصلة الثنائية TCNQ \GaAs حيث تظهر الإلكترود الاومي السطحي من الذهب المطعم على هيئة شبكة













شكل (20-3): يوضح رسم تخطيطي لدائرة قياس منحنيات (التيار_ جهد) عند درجات الحرارة المختلفة



شكل (21-3): المنحنيات المميزة (تيار جهد) للخلية الشمسية في حالة الإظلام وفي حالة الإضاءة



شكل (22-3) : دائرة قياس منحنيات (التيار _ الجهد) في حالة الإضاءة بواسطة تغير مقاومة الحمل R_L للخلية الشمسية تحت الإضاءة



شكل (3-23) : منحنى التيار _ الجهد باستخدام مقاومة حمل R_L تحت إضاءة بقدرة معينة p_{in}



الخصائص التركيبية والضوئية للأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثانTCNQ Structural and Optical Characterization of Tetracyanoquinodimethane (TCNQ) Thin Films

الفصل الرابع

الخصائص التركيبية والضوئية للأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثانTCNQ

Structural and Optical Characterization of Tetracyanoquinodimethane (TCNQ) Thin Films

من اجل دراسة الخصائص الفيزيائية لأي مركب يجب أولا فحص التركيب البلوري للمادة الأصلية في صورتها الحجمية إلى جانب التركيب للأغشية الرقيقة المحضرة منه بالتبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ على حاملات امورفية من الزجاج, واستخدم لهذا الفحص تقنيات متعددة منها التحليل بأطياف الأشعة تحت الحمراء وبتحليل فوريير (FTIR) لكل من مسحوق المادة وأغشيتها الرقيقة وأيضا بحيود الأشعة السينية (XRD) لمسحوق المادة ولأغشيتها الرقيقة وأيضا فحص التركيب البلوري بالمجهر الالكتروني الماسح (SEM) للأغشية الرقيقة من المادة. هذا بالإضافة لدراسة تأثير التلدين لأغشية الرقيقة على تركيبها البلوري.

وتعد دراسة الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة وتعيين الثوابت الضوئية للأغشية الرقيقة من اشباه الموصلات ومنها TCNQ هامة جدا لما توفره من معلومات عن التركيب النطاقي لمناطق الطاقة لشبة الموصل وبخاصة طاقة الفجوة ونطاقات الامتصاص هذه المعلومات هامة في تصميم النبائط الالكترونية والفوتوالكترونية وعلى رأسها الخلايا الشمسية هذا إلى جانب دراسة تأثير التلدين على الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة.

والمادة المستخدمة في الدراسة هي المركب العضوي رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان واسمه المختصر TCNQ استخدم كمسحوق وأيضا كأغشية رقيقة حضرت بالتبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ على حاملات زجاجية نظيفة لدراسة التركيب البلوري وعلى حاملات مستوية ضوئيا من الكوارتز الامورفي للقياسات الضوئية وتحليلها وتفسيرها كما يلي:.

: Crystal Structure of TCNQ التركيب البلوري لـ 4-1

استخدم في هذا الجزء فحص التركيب البلوري لمسحوقTCNQ وأيضا لأغشيتة الرقيقة وتأثير التلدين على هذا التركيب باستخدام تقنية حيود الأشعة السينية وأيضا بالمجهر الالكتروني الماسح.

TCNQ حيود الأشعة السينية عن مسحوق TCNQ:

4-1-1 X-ray Diffraction of TCNQ Powder:

تم فحص مسحوق TCNQ بمقياس الحيود بالأشعة السينية TCNQ وشدة الاشعة عند درجة حرارة الغرفة حيث يتم تسجيل للعلاقة بين ضعف زاوية براج (2θ) وشدة الاشعة عند درجة حرارة الغرفة حيث يتم تسجيل للعلاقة بين ضعف زاوية براج (2θ) وشدة الاشعة المحادة (I) وفي مدى ل 2θ من 50 إلى 400 ونماذج هدب الحيود للمسحوق يوضحها شكل (1-4) ويتضح منه وجود مجموعة من قمم الحيود مختلفة الشدة بما يدل على ان مسحوق المادة له تركيب بلوري متعدد التبلور Polycrystalline ولعدم وجود كارت مرجعي للمادة فقد استخدم برنامج للحاسوب (1-⁶) (2003) متعدد التبلور Index (2003) معدم الحيون عدم وجود كارت مرجعي للمادة معد المادة له تركيب بلوري متعدد التبلور Index (2003) معدم الحيون إحداثيات ميلر Miller indices المستويات التبلور والتي سجلت على الشكل قرين كل قمة .

كما استخدم برنامج أخر للحاسوب لحساب ثوابت الشبيكة البلورية والنتائج توضح أن مسحوق TCNQ يتبلور في نظام بلوري أحادي الميل Monoclinc بثوابت شبيكة بلورية مسحوق TCNQ يتبلور في نظام بلوري أحادي الميل معلي الميل بثوابت شبيكة بلورية (م =8.906 Ű,b=7.06Ű,c=16.395 هو نتائج التحليل للهدب المحالي المحلف المستنتجة الحيود وإحداثيات ميلر مدونة بالجدول رقم [1-4] ونتائج التحليل نتفق والنتائج المستنتجة بواسطة لونج واخرين⁽³⁻²⁾ Long etal التركيب البلوري للبلورات الأحادية من TCNQ .





شكل (1-4) نماذج هدب حيود الأشعة السينية لمسحوق TCNQ العضوي

No	$2\theta_{\text{measured}}$	$2\theta_{\text{ calculated}}$	d measured	d calculated	I/I _o	hkl
1	10.940	10.905	8.08	8.107	100	(002)
2	18.626	18.6	4.759	4.766	6.13	(112)
3	21.934	21.926	4.049	4.05	7.00	(113)
4	24.124	24.095	3.686	3.691	11.05	(113)
5	25.240	25.208	3.526	3.53	2.03	(020)
6	25.753	25.808	3.456	3.449	6.14	(021)
7	26.069	26.034	3.415	3.42	5.98	(114)
8	27.545	27.537	3.235	3.236	8.64	(022)
9	28.527	28.501	3.126	3.129	6.88	(114)
10	30.274	30.215	2.949	2.955	12.91	(023)
11	32.068	32.128	2.788	2.784	1.52	(204)
12	33.117	33.124	2.703	2.702	20.04	(006)
13	33.683	33.639	2.658	2.662	2.57	(024)

4-1-2 حيود الأشعة السينية عن الأغشية الرقيقة من TCNQ:

4-1-2 X-ray Diffraction of TCNQ Thin Films

ولدراسة التركيب البلوري للأغشية الرقيقة من TCNQ تم تحضير عدد من الأغشية الرقيقة مختلفة السمك بتقنية التبخير الحراري المعتاد على حوامل زجاجية مستوية نظيفة وبسمك يتراوح بين100 إلى 200 نانومتر وبمعدل ترسيب 2 نانومتر / ثانية وقد اتضح أن لجميع العينات قمة حيود واحدة تناظر مستوى الرص (220) وهو ما يعرف باسم الاتجاه المفضل للإنماء Preferred orientation وهذا التركيب لا يعتمد بدرجة كبيرة على سمك هذه الأغشية ويوضح شكل (2-4) هدب الحيود لغشاء من TCNQ بسمك 187 نانومتر بالمقارنة مع هدب حيود المسحوق للمادة (2-4). وأيضا هدب الحيود لنفس الغشاء بعد تلدينه عند درجة حرارة 150 سيليزية لمدة ساعة (2-2) حيث يلاحظ عدم وجود تغير جوهري في التركيب البلوري نتيجة التلدين .

وقد تم حساب حجم التبلورات Crystallite size لمادة الغشاء وذلك باستخدام معادلة شيرر Scherrer's Equation

$$D = \frac{0.95 \,\lambda}{\beta' \cos \theta} \dots (4-1)$$
Cu K_{α} (= 1.5418°A) λ ويساوي λ (022) Cu K_{α} (= 1.5418°A) (022) θ زاوية براج للحيود والمناظرة لمستوى الرص (022) θ تساع طيف هدب الحيود عند منتصف الشدة Wild at half maximum للمستوى (022) والذي يمكن حسابه بدقة من حساب $\beta_{\rm m}$ وهي اتساع خط طيف الحيود للمستوى (022) للغشاء الرقيق (022) لمسحوق المادة , $\beta_{\rm f}$ اتساع خط طيف الحيود للمستوى (022) والتعويض في المعادلة

والنتائج توضح أن حجم التبلورات D للأغشية الرقيقة كما حضرت وأيضا بعد التلدين في حدود m 60 وهذا يعني أن الأغشية الرقيقة من TCNQ والمحضرة بالتبخير الحراري المعتاد ذات تركيب نانوي nanocrystals وهذا ما تم التأكد منه باستخدام فحص التركيب بالمجهر الالكتروني الماسح.

TCNQ بالمجهر الالكتروني الماسح TCNQ فحص تركيب الأغشية الرقيقة من TCNQ بالمجهر الالكتروني الماسح 4-1-3 Structure Investigation of TCNQ Films by Scanning Electron Microscope حضرت عينات بسمك 200 نانومتر على حاملات من الزجاج وتم تكسيتها بطبقة من الذهب في حدود 20 نانومتر للفحص بالمجهر الالكتروني الماسح وتقنية الفحص والتحضير تم شرحها تفصيليا في الفصل الثالث من هذه الرسالة.

شكل (3-4) ويوضح صورة للتركيب السطحي للأغشية الرقيقة من TCNQ مأخوذة بواسطة المجهر الالكتروني الماسح وتوضح توزيع متجانس للتبلورات النانوية للعينة وبحجم للتبلورات في حدود 60 نانومتر وهذا ما يؤكد النتيجة لحساب حجم التبلورات بالأشعة السينية وتجانس التوزيع للتبلورات يؤكد الاتجاه المفضل للإنماء في العينة.



شكل(2-2) يوضح a) هدب حيود المسحوق للمادة b) هدب الحيود لغشاء من TCNQ بسمك 187 نانومتر. c) هدب الحيود لنفس الغشاء بعد تلدينه عند درجة حرارة 150 سيليزية لمدة ساعة.



شكل (3-4) صورة للتركيب السطحي للأغشية الرقيقة من TCNQ مأخوذة بواسطة المجهر الالكتروني الماسح.

4-2 فحص التركيب لـTCNQ بدراسة أطياف الأشعة تحت الحمراء وبتحليل فوريير(FT-IR)

4-2 Infrared Spectra Investigation of TCNQ

استخدمت تقنية أطياف الامتصاص في منطقة طيف الأشعة تحت الحمراء وبتحليل فوريير في التعرف على التركيب الكيميائي البنائي ⁽¹⁻⁴⁾ لجزئ TCNQ في مسحوق المادة وأيضا في أغشيته الرقيقة قبل وبعد تلدينها عند درجة 423 كلفن لمدة ساعة. وقد استخدمت هذه التقنية في هذا البحث بهدف التأكد من أن تقنية التبخير الحراري المعتاد والمستخدمة في تحضير الأغشية الرقيقة لـ TCNQ هي تقنية ملائمة للحصول على أغشية رقيقة لها نفس التركيب الكيميائي البنائي لمسحوق المادة وهو ما يسمى بالتركيب الكيميائي البنائي السليم integrity وذلك من مقارنة أطياف FTIR للمسحوق بالأطياف للأغشية الرقيقة.

وقد تمت هذه الدراسة بخلط كمية ضئيلة من مسحوق المادة مع كمية مماثلة من مسحوق بروميد البوتاسيوم الجاف KBr تم قياس منحنيات الامتصاص في منطقة الأشعة تحت الحمراء وبتحليل فوريير باستخدام اسبكتروفوتومتر الأشعة تحت الحمراء. وبالنسبة للأغشية الرقيقة فقد حضرت كمجموعتين على حاملات من بلورات أحادية من بروميد البوتاسيوم المستوى ضوئيا المجموعة الأولى تم فحصها بعد التحضير كما هي والمجموعة الأخرى فحصت بعد تلدينها عند 423 درجة كلفينية لمدة ساعة.



شكل (4-4) نتائج أطياف الامتصاص بالأشعة تحت الحمراء وبتحليل فوريير (a) لمسحوق المادة (b) للاغشية الرقيقة (c) لنفس الاغشية بعد تلدينها عند 423 كلفن

جدول [4-2] جدول أطياف TCNQ للتعرف على نوع الروابط لكل قمة امتصاص

Powder	As deposited film	Annealed film	Assignment
2050.02	2040 72	2040 11	C II stratahing in
3030.02	3049.73	3049.11	aromatic ring
2222.54	2221.10	2221.5	C≡N stretching
			vibrations
1671.12	1670.50	1670.85	C=C stretching (non
			aromatic)
1541.71	1540.39	1540.87	C=C stretching
			(aromatic)
1353.03-961.33	1352.59-961.68	1352.90-962.12	C-H bending in plane
858.09-772.33	856.83-773.10	857.13-771.45	C-H bending out of
			plane

4-3 الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان:

4-3 Optical Properties of Tetracyanoquinodimethane (TCNQ) Thin Films الخصائص الضوئية للجوامد من أشباه الموصلات ومنها أشباه الموصلات العضوية تتمثل في تعيين الثوابت الضوئية للأغشية الرقيقة من المادة وهي معامل الانكسار المركب Refractiveindex (n) بمركبتيه الحقيقية والمعروفة باسم معامل الانكسار (n) Absorption index (k) والمركبة التخيلية والمعروفة باسم دليل الامتصاص (k) Absorption index وكلاهما دوال في الطول الموجي (k) للضوء الساقط على العينه ولذا فان در اسة الخصائص الضوئية لشبة موصل تعني تعيين منحنيات السلوك الطيفي لمعامل الانكسار ($\kappa - n$) وايضا منحنيات السلوك الطيفي لدليل الامتصاص ($\kappa - k$) و هذا الأخير يمكن تحويله إلى علاقة للسلوك الطيفي لمعامل الأمتصاص (m - k) و هذا الأخير يمكن تحويله إلى علاقة السلوك الطيفي لمعامل الميفي لدليل الامتصاص ($\kappa - k$) و هذا الأخير يمكن تحويله إلى علاقة السلوك الطيفي لمعامل و المتصاص (m - k) و هذا الأخير يمكن تحويله الى علاقة السلوك الطيفي لمعامل الميفي الموتونات الساقطة (m - k) و هذا الأخير يمكن محايله الى علاقة السلوك الطيفي لمعامل

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda} \quad cm^{-1} \qquad \qquad hv = \frac{1.2}{\lambda_{\mu\nu}}$$

وترجع أهمية دراسة الخصائص الضوئية للمواد في الحصول على معلومات عن قيم الثوابت الضوئية للمادة في مدى واسع من الأطوال الموجية حيث تستخدم هذه المعلومات في تصميم وتصنيع القطع الضوئية والنبائط الضوئية ذات الاستخدامات التكنولوجية المختلفة .

وتستخدم قياسات منحنيات السلوك الطيفي لدليل الامتصاص لشبه الموصل في التعرف على التركيب النطاقي Band structure وتعيين نوع وقيمة طاقة الفجوة (E_g) لشبة الموصل. وأيضا فان دراسة منحنيات السلوك الطيفي لمعامل الانكسار المعروفة باسم منحنيات التفريق Electronie) هامة جدآ لارتباطها بالاستقطابية الالكترونية (Electronie العفرية (Dispertion curve $n \sim \lambda$) والمجالات الموضعية (Local fields) داخل المادة ولاستخداماتها في تصميم وصناعة النبائط الضوئية التكاملية والمرشحات الضوئية والتضمين الضوئي النظم الضوئية.

ومن المعلوم أن الجوامد من أشباه الموصلات تصبح عينات نموذجية للقياسات الضوئية في حالة كونها على هيئة أغشية رقيقة Thin films حيث تتوفر فيها الاستوائية الضوئية لسطوح العينات Optical flat وتجانس السمك والتركيب للغشاء ولذلك فان الهدف الأساسي في هذا الفصل من الرسالة هو دراسة وتعيين الثوابت الضوئية لأغشية رقيقة من مادة TCNQ والمحضرة بتقنية التبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ وتم تعيين الثوابت الضوئية بطريقة والمحضرة بقنية الثرية الضوئية بلريقة والمحضرة بنتونية المعنونية من مادة من مادة من مادة من مادة والمحضرة بتقنية التبخير الخراري المعتاد في جو مفرغ وتم تعيين الثوابت الضوئية الريقة.

وتقنية التحضير للعينات والقياسات الضوئية تم عرضها تفصيليا في الفصل الثالث من هذه الرسالة والنتائج وتحليلها كما يلي:

في هذا الجزء من الرسالة تم تحضير أغشية رقيقة مختلفة السمك من TCNQ المحضر بالتبخير الحراري المعتاد على حاملات من الكوارتز الامورفي المستوى ضوئيا والسابق تنظيفها ونتائج الخصائص الضوئية للأغشية الرقيقة من (TCNQ) وبتأثير التلدين يمكن استعراضها فيما يلي:

شكل (5-4) يوضح منحنيات التوزيع الطيفي للنفاذية والانعكاسية لعينة كمثال بسمك 167 نانومتر كما حضرت وأيضا بعد تلدينها عند 423 كلفن لمدة ساعة ويتضح من الشكل أن التوزيع الطيفي ينقسم إلى منطقتين الأولى للأطوال الموجية في المدى من (mn 200-980) نانومتر وفية يتضح أن مجموع قيمة R,T عند أي طول موجي في هذا المدى اقل من الواحد الصحيح وهذا يعنى وجود إمتصاص في هذا المدى والمنطقة الثانية عند الأطوال الموجية الأكبر من 980 نانومتر وفيها مجموع كل من T,R عند أي طول موجي في هذا المدى اقل من المحيح وهذا يعنى وجود إمتصاص في هذا المدى والمنطقة الثانية عند الأطوال الموجية الأكبر من 980 نانومتر وفيها مجموع كل من R,T عند أي طول موجي في هذا المدى من الطوال الموجية مساويا الواحد الصحيح وهذا يعنى أن المادة في هذا المدى تعتبر منفذة

كما يلاحظ نقص طفيف في قيم الانعكاسية وزيادة طفيفة لقيم النفاذية بتأثير التلدين أيضا حيث توجد منطقة امتصاص في مدى الطيف من (500-700 nm) ويلاحظ أيضا إزاحة زرقاء بتأثير التلدين وباستخدام القيم المطلقة لكل من R ,T وبالتعويض في المعادلة يمكن حساب معامل الامتصاص ه

حيث d هو سمك العينة. وشكل (6-4) يوضح السلوك لمعامل الامتصاص للعينات كما حضرت وأيضا بعد التلدين للأغشية الرقيقة من (TCNQ) ويلاحظ من الشكل قيم عالية لمعامل الامتصاص في حدود (¹⁻¹⁰⁵ m 10⁵ cm) وتبدو قمتين عاليتين للامتصاص عند طاقة eVه(4.35, 2.49) وتنقص هذه القيم بتأثير التلدين ويحدث إزاحة لحافة الامتصاص تجاه القيم العالية لطاقة الفوتونات.

يمكن حساب دليل الامتصاص من قيم معامل الامتصاص حيث

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$$
$$\therefore k = \frac{\alpha\lambda}{4\pi}$$

وبرسم العلاقة بين k ولم حصلنا على الشكل (7-4) للعينات بعد التحضير وأيضا بعد التلدين ومن الشكل تبدو أربعة قمم في منطقة الأشعة فوق البنفسجية ومنطقة الضوء المرئي وهذا يدل على الانتقالات خلال الاروبيتالات $\pi = \pi - \pi$ وذلك للروابط القوية والروابط الضعيفة بين الذرات بينما ينتهي الامتصاص عند قيمة الطول الموجي (930 nm).



شكل (5-4) منحنيات التوزيع الطيفي للإنعكاسيه R والنفاذيه T كداله في الطول الموجي للضوء الساقط على العينات بعد التحضير مباشره (asdeposited) وبعد التلدين (anneling)





شكل (6-4) يوضح السلوك لمعامل الامتصاص للعينات كما حضرت وأيضا بعد التلدين للأغشية الرقيقة من (TCNQ)

وشكل (4-8) يبين العلاقة بين $^{1/2}(\alpha hv)$, (αhv) وفيها امتداد الخطوط المستقيمة تقطع محور (hv) عند قيم الطاقة E_2 , $E_1 = 1.95 \ eV$, $E_1 = 1.255 \ eV$ عيث E_2 - حيث E_2 raft فجوتي الطاقة الغير مباشرة نتيجة الانتقالات عبر الاروبيتالات حيث قيمة 1.95 $E_2^{ind} = 1.32 \ eV$, $E_1 = 1.32 \ eV$ من E_2 , E_1 فتصبح E_2 , $E_1 = 1.32 \ eV$ من التلدين فانه يحدث زيادة طفيفة في كل من E_2 , E_1 فتصبح $E_2 = 2.03 \ eV$ وبتأثير التلدين فانه يحدث زيادة نتيجة لزيادة التبلور بتأثير التلدين. نجد معامل الانكسار n يرتبط بقيم دليل الامتصاص k بالمعادلة $n = \frac{1+R}{1-R} \left[\frac{4R}{(1-R)^2} - k^2\right]^{1/2}$

......(4-5)

والشكل (9-4) يبين العلاقة ($n \sim \lambda$) للعينات كما حضرت وأيضا بعد التلدين ومن الشكل تبدو أربعة قمم عند (230,423,450,1050 nm) في منطقة الأشعة فوق البنفسجية والمنطقة المرئية وهذا ينتمي إلى نموذج المتذبذب المتعدد Multi oscillator model وعند قيم الطول الموجي اكبر من (1100 nm) فان السلوك الطيفي لقيم n يبدو سلوك طيفي عادي [ثابت] وهذا ينتمي إلى نموذج المتذبذب الاحادى Single oscillator model من هذه المنطقة أمكن حساب كل من \mathbf{E} [طاقة المتذبذب الكهربي للبلورة. الترددات العالية \mathbf{e}_{∞} وايضا ثابت العزل الكهربي للبلورة. ويحدث إزاحة لهذه القمم تجاه الأطوال الموجية الأقل بتأثير التلدين.



(hv) , $(\alpha hv)^{1/2}$ بين العلاقة بين (4-8) يبين (4-8)



شكل (4-9) يبين العلاقة ($n \sim \lambda$) للعينات كما حضرت وايضا بعد التلدين

جدول [4-3] يبين قيم كل من
$$E_d$$
 , E_0 , ϵ_L , ϵ_∞ للعينات كما حضرت وبعد التلدين

Film	$E_{\rm o}({\rm eV})$	$E_{\rm d}({\rm eV})$	€∞	ε _L	N/m [*]
condition					$(gm^{-1}cm^{-3})$
As	2.24	10.95	5.88	6.44	4.09×10^{47}
deposited					
Annealed	2.21	10.24	5.7	6.19	4.7×10 ⁴⁷

ومن المعادلة الآتية

7)

حيث $\frac{N}{m^*}$ نسبة حاملات الشحنة الحرة إلى الكتلة الفعالة , c سرعة الضوء , e شحنة الإلكترون.

 λ^2 , n^2 ملاقة أمكن رسم العلاقة بين λ^2 , n^2 ويبين الشكل (11-4) علاقة n^2 , λ^2 , n^2 ومن العدة أمكن رسم العلاقة بين λ^2 , n^2 ويبين الشكل (11-4) علاقة أمكن رسم العينات كما حضرت وايضا بعد التلدين وبحساب القيم السابقة ومن الجدول نجد ان قيم كل من $\epsilon_{\rm L}$, $\epsilon_{\rm L}$

وشكل (12-4),(13-4) يبين دالة فقد الطاقة الحجمي ودالة فقد الطاقة السطحي حيث أنهما يرتبطان بدوال العزل كما يلي

ومن الشكل يتضبح أن دالة فقد الطاقة الحجمي (Bulk volum) اكبر من فقد الطاقة السطحي.



 $(hv)^2$ شكل(10-4) يبين العلاقة بين $^{-1}(n^2-1)$ وطاقة الفوتونات



شكل (4-11) علاقة λ^2 , n^2 للعينات كما حضرت وأيضا بعد التلدين



شكل (12-4) دالة فقد الطاقة الحجمي





الخصائص الكهربائية والفولتضوئية للوصلات الثنائية غير المتجانسة من النظام ذهب /TCNQ/ارسينيد الجاليوم/ذهب كخلايا شمسية من (مركب عضوي / مركب غير عضوي)

الفصل الخامس

Electrical and Photovoltaic Proprties of Heterojunction Au/TCNQ/GaAs/Au as a Solar Cell (O/I)

يتناول هذا الفصل تحليل ومناقشة نتائج قياس منحنيات التيار - جهد في حالة الإظلام والإضاءة وأيضا منحنيات السعة - جهد لوصلات ثنائية غير متجانسة من نظام (I/O) محضرة بتقنية التبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ لشبه الموصل العضوي TCNQ على حاملات من ارسينيد الجاليوم GaAs من النوع الموجب P-type تم تنظيفها وتنميشها gende مع الكترودين أوميين من الذهب تم تحضيرها بالتبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ للسطح السفلي لشريحة ارسينيد الجاليوم وعلى السطح العلوي لـ TCNQ على شكل شبكة مجمعه للتيار الناشئ عن امتصاص الضوء في الوصلة وتقنيات تحضير النبيطة بخطواتها المختلفة وأيضا تقنيات قياس الأداء للنبيطة وكفاءتها كخلية شمسية معروضة تفصيليا في الفصل الثالث من هذه الرسالة.

ولنبدء بنتائج القياسات للمقاومة النوعية الكهربائية p للاغشية الرقيقة من TCNQ كدالة في درجة حرارة العينة.

5-1 نتائج قياسات المقاومة النوعية الكهربائية في حالة الإظلام للأغشية الرقيقة من TCNQ

5-1 Dark Electrical Resistivity of (TCNQ) Thin Films

تم تحضير عدد من الأغشية الرقيقة مختلفة السمك من TCNQ على حاملات زجاجية مستوية سبق تنظيفها بعناية وتم تقسيم العينات إلى ثلاث مجموعات متماثلة السمك الأولى كما حضرت والثانية تم تلدينها عند 323 كلفن لمدة ساعتين والمجموعة الثالثة تم تلدينها عند 373 كلفن لمدة ساعتين والمجموعة الثالثة تم تلدينها عند 373 كلفن لمدة ساعتين والمجموعة الثالثة تم تلدينها عند 373 كلفن لمدة ساعتين والمجموعة الثالثة تم تلدينها عند 373 كلفن لمدة ساعتين والمجموعة الثالثة تم تلدينها عند 373 كلفن لمدة ساعتين والمجموعة الثالثة تم تلدينها عند 323 كلفن لمدة ساعتين والمجموعة الثالثة تم تلدينها عند 373 كلفن لمدة ساعتين والثلاية تم قي فرن تفريغ ¹⁰ بسكال بهدف دراسة تأثير التلدين على كلفن لمدة ساعتين والتلدين تم في فرن تفريغ ¹⁰ بسكال بهدف دراسة تأثير التلدين على الخصائص الكهربائية للأغشية الرقيقة من TCNQ وبعد التلدين تم ترسيب الكترودين من الذهب لكل عينه بالتبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ باستخدام أقنعه (maslc) مناسبة الذهب لكل عينه بالتبخير الحراري المعتاد في خو مفرغ باستخدام أقنعه (masle لتصبح العينات بنظام الكترودين على المعتاد في فرن مغري من علي منات الذهب لكل عينه بالتبخير الحراري المعتاد في خو مفرغ باستخدام أقنعه (masle ليبات الترودين من الذهب لكل عينه بالتبخير الحراري المعتاد في خو مفرغ باستخدام أقنعه (masle تصبح العينات بنظام الكترودين على السلح عند الطرفين للعينة العينة القياس حيث يتم القياس بتقنية المجسين في فرن مظلم يتم التحكم في درجة حرارته وتقنيات التحضير للعينات وتقنية القياس مشروحة بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الرسالة.

وقد تم تعيين المقاومة النوعية الكهربائية ρ للاغشية الرقيقة من TCNQ كما حضرت وبعد التلدين كدالة في درجة حرارة العينة T بالكلفن في المدى من 298 إلى 373 كلفن ومن المعلوم أن علاقة المقاومة النوعية الكهربائية ρ بدرجة الحرارة T للعينة لشبة الموصل تخضع لمعادلة ار هينيوس (151) Arrhenius equation

درجة حرارة العينة.

المعادلة السابقة يمكن تمثيلها بيانيا كعلاقة بين لوغاريتم المقاومة النوعية الكهربائية nρ ومقلوب درجة الحرارة (1/1) هذه العلاقة خط مستقيم من ميله يمكن تعيين طاقة التنشيط شكل (1-5) يوضح العلاقة بين nρ, الرا000/T) لغشاء رقيق من TCNQ بسمك بمقدار تلك (1-5) يوضح العلاقة بين nρ, المرا00/T) لغشاء رقيق من TCNQ بسمك بمقدار العاد نانومتر كمثال وأيضا نفس العلاقة لنفس السمك بعد تلدينه عند 323 كلفن وأيضا بعد تلدينه إلى 373 كلفن والتلدين لمدة ساعتين في فرن مظلم ومفرغ ¹⁻¹0 بسكال وفي كل الحالات نلاحظ وجود خطين مستقيمين في مدى درجات الحرارة المستخدمة في القياس ودلالة في هذا المدى من درجات الحرارة آلية سائدة عند درجات الحرارة المستخدمة في القياس ودلالة في هذا المدى من درجات الحرارة آلية سائدة عند درجات الحرارة الأقل والأخرى تسود في الكهربائية بما يزيد عن رتبتين . وبالنسبة لوجود آليتين للتنشيط في مدى درجات الحرارة الأقل والأخرى تسود عي الكهربائية بما يزيد عن رتبتين . وبالنسبة لوجود آليتين التنشيط في مدى درجات الحرارة الموادمة النوعية المستخدمة فان معادلة ارهينيوس السابقة يعاد صياغتين التنشيط في مدى درجات الحرارة الموادم النوعية المورازة المدى من درجات الحرارة آلية سائدة عند درجات الحرارة المواد والأخرى تسود في المورازة المدى من درجات المواد قبية وبعدة وثانيا وجود آليتين للتوصيل ومرازة المدى من درجات الحرارة آلية سائدة عند درجات الحرارة الأقل والأخرى تسود في ومرازة المدى من درجات الحرارة الية سائدة عند درجات الحرارة الأول والأخرى تسود في المورازة المدى من درجات الحرارة آلية سائدة عند درجات الحرارة الموادة التلاين والأخرى تسود في ومرازة الموادة الموادي المواد ألية وعند أي درجة حرارة فان التلدين يزيد من قيمة المادى الارازة المواد والياس والالة المواد والموادة المواد والورة الموادة الموادة والورة الموادة والموادة والفرى والفرى والورة الموادة الموادة والموادة والورة الموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والموادة والموادة الموادة والورازة والورة والموادة والورادة والموادة والموادة والموادة والورادة والموادة والورادة والورادة والموادة والموادة والولو

 $\rho = \rho_{01} e^{\left(\frac{AE_1}{k_BT}\right)} + \rho_{02} e^{\left(\frac{AE_2}{k_BT}\right)}.$ Extrinsic (غير ذاتية) Extrinsic (غير ذاتية) في مدى درجات الحرارة الأعلى بطاقة تنشيط بمقدار بطاقة تنشيط رون فولت بينما في مدى درجات الحرارة الأعلى بطاقة تنشيط بمقدار 0.62 إلكترون فولت وهي قيمة تمثل تقريبا نصف طاقة الفجوة الأولية والمستنتجة ضوئيا في الفصل السابق من هذه الرسالة بالمقدار 1.255 إلكترون فولت للأغشية كما حضرت وبالمقدار 1.35 إلكترون فولت للأغشية من وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت للأغشية معادر وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت الأولية والمستنتجة ضوئيا في الفصل السابق من هذه الرسالة بالمقدار 1.255 إلكترون فولت للأغشية كما حضرت وبالمقدار 1.35 إلكترون فولت الأعلى بطاقة الفجوة الأولية والمستنتجة ضوئيا في الفصل السابق من هذه الرسالة بالمقدار 1.255 إلكترون فولت للأغشية كما حضرت وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت الأعلى هي الموسلية عند درجات الغصل السابق من هذه الرسالة بالمقدار 1.255 إلكترون فولت الأغشية كما حضرت وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت الأعلى بطاقة الفجوة الأولية والمستنتجة موئيا في الفصل السابق من هذه الرسالة بالمقدار 1.255 إلكترون فولت الأغشية كما حضرت وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت الأغشية كما حضرت وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت الأغشية ما حضرت وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت الأغشية كما حضرت وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت الأغلية عند درجات الفصل السابق من هذه الرسالة بالمقدار 1.355 إلكترون فولت الأغشية كما حضرت وبالمقدار 1.355 إلكترون فولت التانية عند درجات الفصل السابق من هذه الرسالة بالمنا وهذا يدل على أن آلية التوصيل الثانية الموصلية ولكن الحرارة الأعلى هي آلية توصيل ذاتي (1.555) وان التادين تغير من قيمة الموصلية ولكن تأثيره صنعيف جدا على طاقات التنشيط الحرارية.



شكل (1-5) علاقة لوغاريتم المقاومة الكهربائية النوعية p بمقلوب درجة حرارة العينة وتأثير التلدين عليها TCNQ للأغشية الرقيقة من TCNQ وتأثير التلدين عليها

5-2 المنحنيات المميزة (التيار- جهد- درجة الحرارة) للوصلة الثنائية Au/TCNQ/P-GaAs/Au في حالة الإظلام

5-2 Dark (I-V-T) Characteristic Curves of the Au/TCNQ/P- GaAs /Au Heterojunction

تمت دراسة المنحنيات المميزة(للتيار - جهد) للوصلات الثنائية غير المتجانسة للنظام Au/TCNQ/P-GaAs/Au في حالة الإظلام للتحيز الأمامي والخلفي (0.8V+إلى 0.8V-) و وعند درجات الحرارة المختلفة في المدى من (25 إلى 100 درجة سيليزية) كما سبق شرحه بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الرسالة.

شكل (2-5) يوضح علاقة (التيار – جهد) للوصلة تحت الدراسة وعند درجات حرارة مختلفة ومنها يتضح سلوك تقويم التيار في الوصلة ففي حالة التحيز الأمامي يزداد التيار المار زيادة لوغاريتمية مع زيادة الجهد عند الجهود الأقل نسبيا ثم زيادة خطية للجهود الأعلى نسبيا وهذا السلوك يتكرر بنفس الكيفية عند درجات الحرارة المختلفة مع ملاحظة زيادة التيار للانحياز الأمامي مع زيادة درجة حرارة العينة عند أي جهد ثابت في مدى القياس المستخدم أما في حالة الانحياز الخلفي فيمر تيار ضعيف يعرف باسم تيار التشبع العكسي reverse bias voltage الانحياز التقويمي للوصلة يخضع لمعادلة الدايود على الصورة السلوك التقويمي للوصلة يخضع لمعادلة الدايود على الصورة

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_{\circ} \left[e^{\frac{qv}{m \, k_B T}} - 1 \right]. \tag{5-3}$$

حيث I تيار التشبع العكسي وهو احد البار امترات الهامة في تحديد أداء الوصلة , m عامل المثالية للدايود , K_B ثابت بولتزمان , T درجة حرارة الوصلة بالكلفن. وبإهمال الواحد الصحيح بالنسبة للدالة الآسية في المعادلة السابقة تصبح العلاقة بين لوغاريتم التيار In I والجهد الانحيازي المسلط V علاقة خطية عند ثبوت درجة الحرارة يمكن منها تعيين البار امترات المميزة للخلية من أهمها I، m

وشكل (3-3) يمثل العلاقة شبة اللوغاريتمية بين V, ln I للانحياز الأمامي والخلفي عند درجة حرارة الغرفة (298 كلفن) ومنه يتضح العلاقة بين لوغاريتم التيار الانحيازي الأمامي والجهد بما يتفق والمعادلة السابقة وذلك عند الجهود الأقل نسبيا من (0 إلى 0.3 فولت) والجزء المقطوع من الخط المستقيم مع محور In I يعطي قيمة In I ومنها يمكن تعيين تيار التشبع العكسي I ومن ميل الخط المستقيم أمكن تعيين عامل المثالية للوصلة Diode

ومن الشكل (3-5) تم أيضا حساب نسبة التقويم RR عند الجهد V = 0.7 فولت بالقيمة 78 عند درجة حرارة الغرفة وفي نفس الشكل يلاحظ انحناء للخط المستقيم عند جهد حوالي 0.35 فولت وذلك نتيجة تأثير مقاومة التوالي series resistance R_s وهي من أهم البار امترات المحددة لأداء الوصلة (الدايود) وقد تم في هذه الرسالة تعيين قيمة R_s عند درجة حرارة الغرفة وذلك بطريقتين:

الطريقة الأولى:

يوضحها شكل (4-5) للعلاقة بين لوغاريتم التيار للانحياز الأمامي $\ln I_F$ والجهد المسلط V وذلك عند درجة حرارة الغرفة (298 كلفن) وعند الانحناء وبين امتدادات الخطين المستقيمين تستنتج العلاقة بين ΔV والتيار المقابل هذة العلاقة التي تم تمثيلها بيانيا في شكل داخلي داخل الشكل (4-5) والتي تبدى خطا مستقيما ميله يساوي قيمة مقاومة التوالي R_s واستنتجت بالقيمة 1.334 كيلو أوم.

الطريقة الثانية :

وفيها يتم تعيين مقاومة التوالي R_s إلى جانب مقاومة القصر R_{sh} للوصلة وذلك بتعيين مقاومة الوصلة وذلك بتعيين مقاومة الوصلة وذلك بتعيين مقاومة الوصلة إلى بتعيين الجهد الانحياز الأمامي والخلفي كدالة في الجهد الانحيازي على الوصلة من العلاقة

وشكل (5-5) يوضح العلاقة بين مقاومة الوصلة R_i وبين جهد الانحياز الأمامي والخلفي حيث تستقر قيمة R_i عند جهد التحيز الأمامي الأكبر بقيمة تساوي مقاومة التوالي R_s وتساوي 1.28 كيلو أوم وهي قيمة تتفق وقيمتها المستنتجة بالطريقة الأولى.ومن نفس الشكل نلاحظ استقرار لقيمة R_i عند الانحياز الخلفي وبقيمة تساوي مقاومة القصر بالقيمة 348.8 كيلو أوم ويلاحظ من هذه النتائج أن قيمة R_s كبيرة للحد الذي يؤثر وبشدة على كفاءة الوصلة كخلية شمسية وهذه نقطة بحثية مستقبلية لكيفية إنقاص مقاومة التوالي R_s لهذا النوع من الوصلات وذلك عن طريق تطعيم مادة CCNQ.

ويوضح شكل (6-5) العلاقة بين لوغاريتم تيار الانحياز الأمامي $\ln I_F$ وجهد الانحياز V وذلك عند درجات حرارة الوصلة عند 298, 323, 348, 375 كلفن على الترتيب. وكما ذكر سابقا فان وجود خطين مستقيمين لهذه العلاقة يعني وجود آليتين مختلفتين لسيادة تيار الوصلة أمكن تحديد آلية التوصيل عند الجهود المنخفضة نسبيا من 0 إلى 0.3 فولت والذي يتضح انه بسيادة لآلية التوصيل بالانبعاث الثرميوني Thermionic emission وتم تأكيد ذلك باستنتاج تيار التشبع العكسي Iه عند درجات الحرارة المختلفة ومن ثم تطبق علاقة ريتشاردسون (¹⁵⁷⁾


الأمامي والخلفي وعند درجات حرارة مختلفة في المدى من 298 إلى 373 كلفن



شكل(3-5) علاقة لوغاريتم التيار المار في الوصلة P-GaAs/TCNQ بالجهد الانحيازي الأمامي والخلفي عند درجة حرارة الغرفة (298 كلفن)



شكل (4-5)علاقة لوغاريتم التيار للانحياز الأمامي In I_F والجهد موضحا الانحناء في الخط المستقيم نتيجة مقاومة التوالي والذي امكن تعيينها كما في الشكل الداخلي بين I, ΔV .



شكل (5-5) العلاقة بين مقاومة الوصلة R_j وجهد الانحياز الأمامي لتعيين R_s والخلفي لتعيين R_{sh}



شكل (6-6) علاقة لوغاريتم التيار للانحياز الأمامي In I_F وجهد الانحياز الامامي V للوصلة الثنائية GaAs/TCNQ عند درجات الحرارة المختلفة للوصلة في المدى من 298 كلفن إلى 373 كلفن.



شكل (7-5) رسم ريتشاردسون للعلاقة بين $\ln\left(rac{I_*}{T^2}
ight)$ و 1000/T لحساب ارتفاع حاجز الجز



5-3 Dark (C-V) Characteristic Curve of TCNQ/P-GaAs

تم قياس منحنى (السعة – جهد) للوصلة الثنائية للنظام Au/p-GaAs/TCNQ/Au في حالة الإظلام وعند درجة حرارة الغرفة 298 كلفن وعند التردد عالي التردد عالي بحيث يمكن إهمال عمليات التراخي في دالة العزل Dielectic relaxation processes وتم القياس بدائرة LCR .

وهدف الدراسة الحصول على معلومات عن منطقة الاستنفاد depletion region وشكل (-5 8) يوضح العلاقة بين مقلوب مربع السعة للوصلة $1/C^2$ وبين جهد الانحياز الخلفي لها V والشكل يوضح أن هذه العلاقة خطية بما يشير أن هذه الوصلة من النوع الفجائي أحادي الجانب One sided abrupt heterojunction وتخضع للمعادلة (7-5)

 $\frac{1}{C^2} = \frac{2(V_{bi} - V)}{q \in NA^2} \dots (5-8)$ حيث $i \to V_{bi}$ جهد التماس A المساحة N , built-in potential الشحنة A المساحة معالية للوصلة , = السماحية الكهربية للمادة , p شحنة الالكترون ومن الميل والجزئ المعالة للوصلة , = السماحين تركيز حاملات الشحنة بالمقدار N = 10¹⁶ × 10¹⁰ × 10¹⁰ = 10 فولت. $V_{bi} = 0.51 = V_{bi}$

Au/TCNQ/P-GaAs/Au

5-4 (I-V) Characteristic Curve of Au/TCNQ/P-GaAs/Au Solar cell under illumination

الوصلة الثنائية غير المتجانسة للنظام Au/TCNQ/P-GaAs/Au تعمل كخلية شمسية تحت تأثير الإضاءة بقدرة ساقطة على الخلية بالمقدار P_{in}=6 mW/cm² والمقاسة بواسطة مقياس لاكس Lux-meter وتم قياس منحنى التيار – جهد بالاستعانة بمقاومة حمل R_L وهو ما يعرف بمنحنى التيار - جهد بمقاومة حمل Loaded I-V characteristic وفي هذه الحالة مصدر القوة الدافعة الوحيد في الدائرة هو الخلية الشمسية المقاسة وتقنية القياس هذه مشروحة تقصيليا في الفصل الثالث من هذه الرسالة. شكل (9-5) يوضح منحنى (V-I) المميز للخلية الشمسية (298 كلفن) وتحت تأثير إضاءة بقدرة $P_{in}=6 \text{ mW/cm}^2$ من الخلية (MPP) من الخلية ومن الشكل فان تيار دائرة Fill factor FF حساب عامل الامتلاء Fill factor FF وكان بالمقدار 0.36 ومن الشكل فان تيار دائرة القصر Open circuit μ A Short circuit current بينما جهد الدائرة المفتوحة U_{oc}= 0.345 Volt voltage

$$\eta = \frac{FF \ V_{oc} \ I_{sc}}{A \ P_{in}} \times 100 \tag{5-9}$$

وكانت بالمقدار $2.19 \ll 0$ ويلاحظ ان الكفاءة قليلة لهذا النوع من الخلايا ويرجع ذلك الى عدة عوامل من اهمها كبر مقاومة التوالي وقلة مراكز فصل الاكزيتونات المتكونه في الوصلة بامتصاص الضوء ويتطلب تحسين هذة الكفاءة دراسة مستقبلية لانقاص قيمة R_s عن طريق تطعيم TCNQ وأيضا عن طريق تصميم الخلايا نفسها بوضع طبقة مزيج A/D بين المركب العضوي والغير عضوي .



شكل (3-5) العلاقة بين مقلوب مربع السعة $1/C^2$ وجهد الانحياز V للوصلة الغير متجانسة Au/P-GaAs/TCNQ/Au



شكل (V-I) المنحنى (V-I) المميز للخلية الشمسية Au/TCNQ/P-GaAs/Au في حالة الإضاءة وبمقاومة حمل R_L



الاستنتاجات

الاستنتاجات Conclusions

حضرت أغشية رقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان TcnQ حضرت أغشية رقيقة من رباعي سيانو كينو ثنائي الميثان Tetracyanoquinodimethane بتقنية التبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ وتمت دراسة الخصائص التركيبية البلورية لمسحوق المادة ولأغشيتها الرقيقة وأيضا الخصائص الضوئية TCNQ المعتاة التركيبية البلورية لمسحوق المادة ولأغشيتها الرقيقة وأيضا الخصائص الضوئية الخصائص الخصائص المعتاد في جانب تحضير خلية شمسية من TCNQ المرسب على GaAs ودراسة خصائصها وتتلخص النتائج فيما يلي: **I**مرسب على GaAs ودراسة خصائصها وتتلخص النتائج فيما يلي:

تم فحص مسحوق TCNQ بحيود الأشعة السينية وقد أوضحت النتائج انه عديد التبلور في نظام بلوري أحادي الميل بثوابت شبيكة بلورية A° δ=7.06 A° A=8.906 م° A مع نظام بلوري أحادي الميل بثوابت شبيكة بلورية A° TCNQ فقد أوضحت أن جميع الأغشية متبلورة في اتجاه مفضل للإنماء في المستوى (220) وبحجم حبيبي نانوى (في حدود 60 نانومتر) والتلدين يزيد قليلا من درجة التبلور وبزيادة طفيفة للحجم الحبيبي (68 نانومتر) وتم التأكد من هذا التركيب بالمجهر الالكتروني الماسح وقد أوضحت نتائج أطياف الأشعة تحت الحمراء وبتحليل فوريير تماثل الأطياف للمسحوق وأغشيته الرقيقة بما يؤكد أن تقنية التبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ والمستخدمة في تحضير أغشيه TCNQ هي تقنية جيدة للحصول على أغشية رقيقة لها نفس التركيب البنائي الكيميائي لمسحوق المادة. TCNO نفسية المادة.

1- الأغشية الرقيقة من TCNQ والمحضرة بالتبخير الحراري المعتاد في جو مفرغ على حاملات مستوية ضوئيا من الكوارتز الامورفي حيث الأغشية ماصة للضوء بنطاق امتصاص يبدأ من 200 نانومتر وحتى 980 نانومتر بينما تصبح الأغشية بعد ذلك منفذة (غير ماصة) للأطياف من 980 إلى 2500 نانومتر.

2- منطقة الامتصاص حيث معامل الامتصاص كبير القيمة 10^5 سم⁻¹ تحتوي على مجموعة من القمم تقابل الأطوال الموجية 500,450,410,268 نانومتر تعود إلى انتقالات عبر الاروبيتالات π - π .

3- تطبيق نظرية مناطق الطاقة توضح أن للأغشية انتقالين من النوع غير المباشر المسموح بقيمتين لطاقة الفجوة 1.255 الكترون فولت , 1.95 الكترون فولت .

4- في منطقة النفاذ وتحليل منحنيات التفريق بنموذج المتذبذب الأحادي واستنتاج بارامترات التفريق للأغشية كما حضرت طاقة المتذبذب E-=2.24 eV وطاقة التفريق ده $\epsilon_{\rm L} = 6.44$ وثابت العزل الضوئي 5.88 $\varepsilon_{\infty} = \varepsilon_{\infty}$ وثابت الشبيكة البلورية 6.44 $\epsilon_{\rm L} = 6.44$ هذه البار امترات تتغير طفيفا بتأثير التلدين إلى القيم 2.21eV , 5.7 , 5.7 , 6.19 على الترتيب.

III- المميزات الكهربائية والفولتضوئية:

TCNQ توضح أن لهذه النوعية الكهربائية ρ بدرجة الحرارة T للأغشية الرقيقة من TCNQ توضح أن لهذه الأغشية سلوك أشباه الموصلات. 6- حضرت خلايا شمسية من النظام Au/P-GaAs/TCNQ/Au ودرست خصائصها 128 مربعة والفولتضوئية وبار امترات الوصلة R_{sh} =348.8 K Ω , R_s =1.28 K Ω , Φ_B =0.37 eV, m=3.13 reduction 128 مربعة الشمسية السابقة وتحت تأثير الإضاءة بقدرة P_{in} =6 mW/cm² تعطي FF=0.36, V_{oc} =0.345 eV, I_{sc} =4.69 μ A

وكفاءة الخلية % 2.19.



المراجع References

[1] Cao G., Ye C., Fang F. Xing X., Xu H., Sun D. and Chen G., Sci. Eng. B, Solid State Mater. Adv. Technol. 119, 41(2005) Mater.

[2] Sakai M., Lizuka M., Nakamura M. and Kudo K., J.Appl. Phys. 97,053509 (2005).

[3] Cao G. ,Ye C. , Fang F., Xing , Xu H. , Sun D. and Chen G. , Micron. 36,270 (2005)

[4] Higo M., Lu X., Mazur U. and Hipps K.W., Thin Solid Films 384,90 (2001).

- [5] Arena A., Patane S., Saitta G. and Bonavita A., Materials Letters 60,217 1(2006)
- [6] Menard E., Podzorov V., Hur S. H., Gaur A., Gershenson M. and Rogers J. A., Adv. Mater. 16,2097 (2004)
- [7] Oyamada T., Tanaka H., Matsushige K., Sasabe H and Adachi S.,

Adachi S. Appl. Phys. Lett. 83,121. 83,1252 (2003)

[8] Ho K. C., Liao J. Y.; Sens. Actuators B, Chem. 93,370 (2003)

[9] Siemons, W. J., Bierstedt P. E. and Kepler G., J. Chem Phys. 39,3523 (1963)

- [10] Grant P. M., Greene R. L., Wrighton G. C. and Castro G., Phys. Rev. Lett. 31,3133 (1973)
- [11] Seiden P. E. and Cabibi D., Phys. Rev. B 13,1846 (1976)
- [12] Conwell E. M., Phys. Rev. Lett. 39,777 (1977)
- [13] Kubota H., Masumi H. T., and Auzai H., Jpn. J. Appl. Phys. 23,122 (1984)
- [14] Diaconu I., Eley D.D. and Willis M. R., Phys. Status Solidi A 85,283 (1984)
- [15] Messaoudi M. and Duran J., Phys. Status Solidi A 85,291 (1984)
- [16] Vlasova R.M., Gutman A. I., Rozenshtein L. D. and Kartenko N. F., Phys. Status Solidi B 47,435 (1971).
- [17] Torrance J. B., Scott B. A. and Kaufman F. B., Solid State Commun., 17,1369 (1975)
- [18] Bright A. A., Garito A. F. and Heeger A. J., Phys. Rev. B 10,1328 (1974)
- [19] Jacobzen C. S., Tanner D. B., GaritoA.F., and Heeger A.J., Phys. Rev. Lett. 33,1559 (1974)
- [20] Tanner D.B., Jacolsen C.S., Garito A.F. and Heeger

A.J., Phys. Rev. B 13, 3381(1976)

- [21] Kumminges K.D., Tanner D.B.and Miller J.S., Phys. Rev. B 24,4142 (1981)
- [22] Messaoudi M.,Kuhm A.,Toulouse J.and Duran J:Phys.Status Solidi A 84,411(1984)
- [23] Girlanda R., Martion G., Mezzasalma A.M., Mondio G., Perillo P.and Saitta G., IL NUOVO Cimento ,vol.7D, N.4409(1986)
- [24] Lowitz D.A.J.Chem.Phys .46,4698(1967)
- [25] Herman, F., Williams, A.R. and Johnson, K.H., J. Chem. Phys. 61,3508 (1974)
- [26] Herman ,F.and Batra I.P.,Phys.Rev.Lett.33,94(1974)
- [27] Herman ,F.,I.P.Batra I.P.:Nuovo Cimetnto B 23,282(1974)
- [28] Ritsko, J.J., Lipari, N.O., Gibbons, P.C., Schnatterly, S.E., Fields J.R. and Devaty R., Phys. Rev. Lett. 36,210(1976)
- [29] Ritsko, J.J., Lipari, N.O., Gibbons, P.C., and chnatterly, S.E., Phys. Rev. Rev. Lett. 37,1068(1976)
- [30] Lipari ,N.O.,Nielsen ,P.,Ritsko J.J.,Epstein A.J.and Sandman D.J.,Phys. Rev. B14,2229(1976)
- [31] Herman, F., Salahub D.R. and Messmer, R.P., Phys. Rev.B 16,2453(1977)
- [32] Silverman, B.D.: J. Chem. Phys. 70, 1614(1979)
- [33] Abe, M., Kasuya, T. and Ogino, K.: Cell. Polymer Sci. 266, 156(1988)
- [34] Rohatgi Mukherjee,K.K.,Chaudhuri,R.and Bhowmik.B.B.:J.Coll .Interf.Sci.106,45(1985)
- [35] Bhowmik,B.B.and Mukhopadhyay M.:Coll. Polymer Sci. 266,672(1988)
- [36] Rohatgi Mukherjee K.K.,Bhattacharya S.C.and Bhowmik,B.B.:Indian J.Chem .22A,911(1983)

- [37] Okura Y.T.,Okamoto H.,Koda T.,Mitani T.and Saiot G.,Phy .Rev.B 38,2215(1988)
- [38] Iwoss Y.,Koda T.,Okura Y.T.,Koshihara S.,Iwasawa N.,and Saito G.,Appl.Phys.Lett.55,2111(1989)
- [39] Iwasa Y., Koda T.,Koshihara S.,Okura Y.T.,K.,Iwasawa N.,and Saito G.,Phys.Rev.B 39,10441(1989)
- [40] Okura Y.T.,Koshihara S.,IWasa Y.,Okamoto H.,Komatsu T.,Koda T.,Iwasawa N.and Saito G.,Phys. Rev. Lett.63,2405(1989)
- [41] Watannabe N., Iwasa Y. and Koda T., Phys. Rev . B 441, 1111(1991)
- [42] Kumai R., Okimoto Y.and Okura Y.T., Science 284, 1645(1999)
- [43] Xian- Liang Mo.Guo-Rong chen,Qin-Jia cai.Zhi-Yong Fan,Hua-Hua Xu,YanYao,Jian Yang ,Hai-Hua Gu,and Zhong-Yi Hua,Thin Solid Films 436,259(2003)
- [44] Potember R.S., Hoffman R.C, Poehler T.O., Hopkins J., Appl Tech .Digets. 7,129(1986)
- [45] Hua Z.Y.,Xu W.,Chen G.R.,Synthetic Met.137,1531 (2003)
- [46] Hua Z.Y,Chen G.R.,Xu W.,Appl.Surf.Sci.169,447(2001)
- [47] Yamaguch S., Viands C.A. and Potember R.S., J.Vac Sci. Technol. B 9,1129(1991)
- [48] Hoagland J.J., Wang X.D.and Hipps K.W.:Chem .Mater. 5,54(1993)
- [49] Gu Z.Z., Wu H.M.and Wei Y.:J.Phys.Chem.97,2543(1993)
- [50]Sun S.Q.,Wu P.J.and Zhu D.B.:Thin Solid Films 301,192(1997)
- [51] Kamitsos E.I., Tzinis C.H.and Risen W.M., Jr., Solid State Commun. 42,561(1982)
- [52] Caro D.,Sakah J.,Basso-Bert M.,Faulmann C., Legros J.P.,Ondarcuhu T.,Joachim C.,Aries L.,valade L.and Cassoux

P.,C.R.Acad.Sci.Paris/Chemistry 3,675(2000).

- [53] Rojas C., Caro J., GrioniM .and Fraxedas J.:Surface Science 482-485,546(2001).
- [54] Asok K.Jana,Sushil K.Mukhopadhyay and Benoy B.Bhowmik: Spectrochimica Acta part A57,2687(2001)
- [55] Qun Zhang, Lingzhu Kong ,Qiangji Zhang,Weijun Wang and Zhongyi Hua,Solid State Communications 130,799(2004).
- [56] Bortchagovsky E.G., Kazantseva Z.I., Koshets I.A. Nešpůrek S.and Jastrabik L., Thin Solid Films 460,269(2004).
- [57] Yakuphanoglu F.and Arslan M., Solid State. 132, 229 (2004).
- [58] Arean A., Patané S., SaiHa G. and Bonavita A., Materials Letters 60,2171(2006).
- [59] AlQaradowi S.Y.and Nour E.M., J. of Molecular Structure 794,251(2006).
- [60] Ayad M.M.Bull.Chem.Soc.Jpn 2369,70(1977).
- [61] Grossel M.C.and Weston S.C.,J.Chem.Soc.Chem.Cornmun 43, 1510(1992).
- [62] Hynes R.C., Preston K.F., Williams A.J., Evans F.A., Grossel M.C., Sutcliffe L.H., and Weston, J.chem. Soc. Faraday Trans. 2229, 87(1991).
- [63] Figueras A., Caro J., Fraxedas J. and Laukhin V., Synth .Met.102,607(1999).
- [64] Li J.C., Xue Z.Q., Zeng Y., Liu W.M., Wu Q.D., Song Y.L., and Jiang L., Thin Solid Films 374, 59(2000).
- [65] Borghesi A.,Sassella A.,Tubion R.,Destri S.,and Porzio W., Adv.Mater.10,1505(1989)
- [66] Ohnuki H., Ikegami K., Ida T. and Izumi M., Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 257-258,381(2005).

- [67] Oyamada T., Tanaka H., Matsushige K., Sasabe H.and Adachi S., Appl. Phys. Lett. 83, 1252 (2003).
- [68] Ho K.C.and Liao J.Y., Sens. Actuators, B, Chem. 93, 370(2003).
- [69] Menard E., Podzorov V., Hur S.H., Gaur A., Gershenson M.and Rogers J.A., Adv. Mater. 16, 2097 (2004).
- [70] Cao G., Ye C., Fang F., Xing X., Xu H., Sun D. and Chen G., Micron 36,270(2005).
- [71] Sharma G. D., Shailendra Kumar Sharma and Roy M. S., Thin Solid Films 468, 208 (2004)
- [72] Çakar M., Yildrim N., Doğan H. and Türüt A., Appl. Surface Science 253, 3464 (2007)
- [73] Smilowitz L., Sariciftci N. S., Wu R., Gettinger C. Heeger A. J. and Wuld F.; Phys. Review. B 47, 13835 (1993)
- [74] Shirakawa H., Louis E. J., MacDiamid A. G., Chiang, C. K. and Heeger A. J.; J. Chem. Soc. Chem. Commun. 578,756 (1977)
- [75] Chiang C. K., Park Y. W., Heeger A. J., Shirakawa H., Louis E. J. and MacDiamid A. G.; Phys. Rev. Lett. 93, 1098 (1977)
- [76] Sariciftci N. S. and Heeger A. J., Int. J. Mod. Phys. B 8, 237 (1994)
- [77] Kraabel B., Hummelen J. C., Vacar D., Moses D., Saricifcti N. S., Heeger A. J. and Wudl F., J. Chem. Phys. 104, 4267 (1996)
- [78] Saricifcti N. S. : Prog. Quant. Electr. 19, 131 (1995)
- [79] Wei X., Vardeny Z. V., Saricifcti N. S. and Heeger A. J., Phys. Rev. B 53, 2187 (1996)
- [80] Morita S., Zakhidov A. A. and Yoshino K.; Sol. Stat. Commun. 82, 249 (1992)
- [81] Quante H., Schichting P., Bohr U., Geerts Y. and Muellen K., Macromol. Chem. Phys. 197, 4029 (1996)
- [82] Klaus petritsch, Dipl. Ing., PhD Thesis, Cambridge UK, and Graz

(Austria) (2000)

- [83] Frachioni R. and Grosso G. (eds), "Organic Electronic Marerials"; Springer, Berlin (2001)
- [84] Faupel F., Dimitrakopoulos C., Kahan A. and Wöll C. (eds);"Organic Electronics", Special Issue of J. Mater. Res. 19, 7 (2004)
- [85] Hriend R. H., Gymer R. W., Holmes A. B., Burroughes J. H., Marles R. N., Taliani C., Bradley D. D. C., Dos Santos D. A., Brédas J. L.Logdlund M. and Salaneck W. R.; Nature 397, 121(1999)
- [86] Dodabalapur A., Katz H. E., Torsi L. and Haddon R. C., Science 269, 1560 (1995)
- [87] Crone b., Dodabalapur A., Lin Y. Y., Filas R. W., Bao Z., LaDuca A., Sarpeshkar R., Katz H. E. and Li W.; Nature 403, 521 (2000)
- [88] Kagan C. R., Mitzi D. B. and Dimitrakoplous C. D., Science 286, 945 (1999)
- [89] Coe S., Woo W. K., Bawendi M. and Bulovic V., Nature 420, 800 (2002)
- [90] Gutmann F. and Lyons L. E.: "Organic Semiconductors", John Wiley & Sons, Inc-New York (1967) PP. 225-270
- [91] Salem L.; "The Molecular Orbital Theory of Conjugated Systems", Benjamin New York (1966)
- [92] Charra F., Fichou D., Nunzi J. M. and Pfeffer N., Chem. Phys. Lett. 192, 566 (1992)
- [93] Pope M. and Swenberg C. E.; "Electronic Processes in Organic Crystals", Oxford University Press, New York (1982)
- [94] Koa K. C. and Hwang W.; "Electrical Transport in Solids", Pergamon, Oxford (1981)
- [95] Wright J. D.; "Molecular Crystals" 2nd Ed., Cambridge University Press (1995)

- [96] Bower D. I.; "An Introduction to Polymer Physics", Cambridge University Press (2002)
- [97] Mark Fox: "Optical Properties of Solids", Oxford University Press Inc, New York (2001)
- [98] Barth S., Baessler H.; Phys. Rev. Lett. 79, 4445 (1997)
- [99] Costa P. G. D. and Conwell E. M.; Am. Phys. Soc.-Rap Comm. 48, 1993 (1993)
- [100] Marks, R. N., Halls J. J., Bradley D. D. C., Friend R. H. and Holmes A. B., J. Physics: Cond. Mat. 6, 1379 (1994)
- [101] Shen Y. and Malliraras, The Spectrum 13, 1 (2000)
- [102] Harald Hoppe and Niyazi Sendar Sariciftci, J. Mater. Res. 19, 7 (2004)
- [103] Brabec C. J., Sariciftci N. S. and Hummelen J. C.: Plastic Solar cells, Adv. Funct. Mater. 11, 15 (2001)
- [104] Halls J. J. M. and Friend R. H.: In Clean Electricity from Photovoltaics, edited by Archer M.D. and Hill R., Imperial College Press, London UK (2001)
- [105] Barbec C. J., Dyakonov V., Parisi J. And Sariciftci N. C., "Organic Photovoltaic: Concepts and Realization", Vol. 60 Springer Berlin, Germany (2003)
- [106] Winder C. and Sariciftci N. S., J. Mater. Chem. 14, 1077 (2004)
- [107] Sariciftci N. S., "Primary Photoexcitations in conjugated polymers: Molecular Exciton versus Semiconductor Band Model", World Scientific, Singapore (1997)
- [108] Gregg B. A. and Hanna M., J. Appl. Phys. 93, 3605 (2003)
- [109] Pope M. and Swenberg C. E.: "Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, 2nd Ed. Oxford University Press, New York (1999).

- [110] Wöhrle D. and Meissner D., Organic Solar Cells, Adv. Mater. 3, 129 (1991)
- [111] Meissner D., Siebentritt S. and Günster: "International symposium on optical Material Technology for Energy Efficiency and Solar Energy Conversion XI: Photovoltaic Photochemistry and Photoelectrochemistry, Toulouse, France (1992)
- [112] Tang C. W. and Albrecht, J. Chem. Phys. 62, 2139 (1975)
- [113] Peumans P., Yakimov A. and Forrest; J. Appl. Phys. 93, 3693 (2003)
- [114] Pattersson L. A. A., Roman L. S. and Inganäs O., J. Appl. Phys. 86, 487 (1999)
- [115] Tang C. W., Appl. Phys. Lett. 48, 183 (1986)
- [116] Rostalski J. and Meissner D., Sol. Energy Mater. Sol. Cells 63, 37 (2000)
- [117] Sariciftci N. C., Smilowitz L., heeger A. J. and Wudl F., Science 258, 1474 (1992)
- [118] Murgia M., Biscarini F., Cavallini M., Taliani C. and Ruani G, Synth. Met. 121, 1533 (2001)
- [119] Ruani G., Fontanini C., Murgia M. and Taliani C., J. Chem. Phys. 116, 1713 (2002)
- [120] Toccoli T., Boschetti A., Corradi C., Guerini L., Mazzola M. and Iannotta S.; Synth. Met. 138, 3 (2003)
- [121] Schilinsky P., Waldauf C. and Brabec C. J., Appl. Phys. Lett. 81, 3885 (2002)
- [122] Yu G., Gao J., Hummelen J. C., Wudl F. and Hegeer A. J., Science 270, 1789 (1995)
- [123] Yang C. Y. and Hegeer A. J., Synth. Met. 83, 85 (1996)
- [124] Gebeyehu D., Pfeiffer M., Maenning B., Drechsel J., Werner A. and Leo K., Thin solid Films 451-452, 29 (2004)

- [125] Yohannes T., Zhang F., Svensson M., Hummelen J. C., Andersson M. R. and Inganðs O., Thin solid Films 449, 152 (2004)
- [126] Katz E. A., Faiman D., Tuladhar S. M., kroon J. M., Wienk M. M., Fromherz T., Padinger F., Brabec C. J. and Sariciftci N. S., J. Appl. Phys. 90, 5343 (2001)
- [127] Dyakonov V., Physica E 14, 53 (2002)
- [128] Dittmer J. J., Lazzaroni R., Leclere P., Moretti P., Granström M., Petritsch K., Marseglia E. A., Friend R. H., Bredas J. L., Rost H.and Holmes A. B.; Sol. Energ. Mater. Sol. Cells 61, 53 (2000)
- [129] Dittmer J. J. Marseglia E. A. and Friend R. H., Adv. Mater. 12, 1270 (2000)
- [130] Granström M., Petritsch K., Arias A. C., Lux A., Anderson M. R. and Friend R. H., Nature 395, 257 (1998)
- [131] Chen L., Godovsky D., Inganäs O., Hummelen J. C., Janssens R. A. J., Svensson M. and Andersson M. R.; Adv. Mater. 12, 1367 (2000)
- [132] Brabee C. J., Gravino A., Meissner D., Sariciftci N. S., Rispens M. T., Sanchez L., Hummelen J. C. and Fromherz T., Thin Solid Films 403-404, 368 (2002)
- [133] Drees M., Premaratne K., Graupner W., Heflin J. R., Davis R. M., Marcitu D. and Miller M., Appl. Phys. Lett. 81, 1 (2002)
- [134] Green M. A., "Solar Cells, Solar Cells Operating Principles, Technology and System Applications", University of New South Wales, Kensington (1992)
- [135] Smestad G. and Ries H.; Sol. En. Mat. Sol. Cells 25, 51 (1992)
- [136] Rabinowitch E., "Photosynthesis", Wiley, New York (1969)
- [137] Chopra K. I. "Thin Films Phenomena", Mc Graw Hill Book Company, New York (1969) P. 14
- [138] Heavens O. S., "Physics of Thin Films", Vol. 2 (Ed) Hass G. and

Thus R., New York, Acad. Press (1964) 193

- [139] Behrndt K. H. and Love R. W., Vacuum 121, 1 (1962)
- [140] Warner A. W. and Stockbridage C. B.; J. Appl. Phys. 34, 437 (1963)
- [141] Tolansky S., "Multiple-Beam Interference Microscopy of Metals", Academic Press, London (1970) P. 55
- [142] Mattson J. S., Mark H. B. and Mac Donald H., "Computers in Chemistry and Instrumentation, Laboratory system and Spectroscopy", Marcel Dekker Inc. New York, (1997) P. 20
- [143] Yoshioka Y., Tanaka T., Sqwadq M. and Irie M., Chem. Lett. 19, 22 (1989)
- [144] Kumar V. A., Venkatesan K.; Acta Crystallogr. B 49, 196 (1993)
- [145] Cullity B. D., "Elements of X-ray Diffraction", 2nd Ed. Addison-Wesley, London (1978) P. 327
- [146] Schopper H.,Z Physik. 131,215(1952).
- [147] Murmann H.,Z Phys.80,3-4,161 (1933),Ibid 101,9-10,643 (1936).
- [148] Moss T.S., "Optical properties of Semiconductors" Butterwoth: London(1959).
- [149] El-Shair H.T., Al-Abawi H., El-Nahass M.M. and Soliman H.S., CzechJ.Phys. 42,7 (1992).
- [150]Runyan W.R., "Semiconductor Measurements and Instrumentation "(Mc Graw-Hill, New York (1985).
- [151] Hassan A.K., Gould R. D. and Roy A. K., J. Phys. Stat. Sol. 158,K23 (1996)
- [152] Sze S.M."physics of Semiconductors Devices"(John Wiley and Sons, New York (1969).
- [153] Nguyen Van.C.,potje-Kamloth K., Thin Sold Films.392,113(2001).

- [154] Riad A.S., Thin solid Films 370, 253 (2000).
- [155] Morgan D.V., Aliyu Y and Bunce R.W., Phys.Stat. Sol. A 133,77(1992)
- [156] Ashok S.and Pande K.P., Solar Cell 14,61(1985)
- [157] El.Nahass M.M.,Abd –El-Rahman K.F. and Darwish A.A.A., Microelectronic J.,38,91(2007)
- [158] Ahmed A-and Collins R.A., Phys.stat.Soli.A 123, 201(1991)

Summary

Thermal stability of TCNQ compound was investigated by DTA. The result showed that this compound is stable up to 220°c.TCNQ in powder form exhibited polycrystalline nature. With the reference of lattice parameters of TCNQ in monoclinic structure with a=8.906 $\overset{\circ}{A}$, b=7.060 $\overset{\circ}{A}$, c=16.395 $\overset{\circ}{A}$, $\alpha=\gamma=90^{\circ}$, $\beta=98.53^{\circ}$, space group C2/c, Miller indices hkl for each diffraction line were calculated. The as-deposited film showed a preferred orientation of growth at (022) peak predominates indicating a preferred orientation of growth. The crystal

size for as-deposited was determined as 60.13nm and stimulated by scanning electron microscope as 65nm. The particle size increased to 68.12nm as a result of annealing at 423K. Spectra Fourier transforms Infrared are studied and showed the stability of molecular structure of TCNQ against thermal evaporation and annealing conditions.

The transmission and reflection spectra of as-deposited TCNQ thin films showed that in the wavelength range (200-980)nm the film is absorbing for light waves as an absorption band located in spectral range of (500-700)nm while in the wavelength range (980–2500)nm the film is optically transparent. Annealing the film at 423K for two hours slightly decreases the value of reflectance and increases that for the transmittance in the transparent region. In absorption band found to be blue shifted as a result of annealing. Some of the important spectral parameters, namely optical absorption coefficient, absorption index and refractive index were calculated. The as-deposited film exhibited two indirect allowed optical band gaps calculated as 1.95 and 1.255eV which increased to 2.03eV and 1.32eV respectively as a result of annealing. The absorption index displayed several absorption peaks which are associated with electronic transition across π - π^* orbitals. The refractive index indicated a normal dispersion in the spectral range (1000-2500)nm and an anomalous dispersion in the range of (200-1000)nm. Annealing shifted the normal dispersion to higher energies and decreased the value of the refractive index in the transparent region. The oscillator energy, dispersion energy, dielectric constant at high frequency, lattice dielectric constant and the ratio of free carrier concentration and its effective mass were calculated for as-deposited as 2.24eV, 10.95eV, 5.88, 6.44 and 4.09×10⁴⁷ cm⁻³gm⁻¹, respectively and decreased to 2.21 eV, 10.24 eV, 5.7, 6.19 and 4.7×10^{47} cm⁻³gm⁻¹, respectively as a result of annealing.

The temperature dependence of electrical resistivity of TCNQ thin films showed semiconductor behaviour with two activation energies. The activation energy for the as-deposited film at relatively low and highvtemperatures is determined as 0.29 and 0.62eV, respectively. The lower activation energy may be attributed to extrinsic conduction process. The higher one is due to intrinsic conduction process which is approximately half the value of the optical band gap (1.255eV) of TCNQ thin film.

For the fabricated Au/TCNQ/P-GaAs/Au heterojunction diode, the ideality factor, barrier height, series resistance and shunt resistance were determined as 3.13, 0.37eV, 1.28k Ω and 348.8k Ω , respectively. The capacitance-voltage measurements showed that the formed junction is abrupt in nature and the built-in voltage and the concentration of charge carriers assumed the values 0.51V and 2.51×10¹⁶cm⁻³, respectively. Also, this heterojunction showed photovoltaic effect under illumination. The short circuit current, open circuit voltage, fill factor and photo-conversion efficiency of the cell were determined as 4.69µA, 0.345V, 0.36 and 2.19 %, respectively.

Study of Some Physical Properties of Organic Material Tetracyanoquinodimethane (TCNQ)

Thesis Submitted to Physics Department for the Fulfillment of the Requirement of the Degree of Master of Science of Philoscopy in physics (Solid State Physics)

By Shoug Mohammad Ali AL-Ghamdi

Supervised by Dr. Huda Shehata Sulaiman Dr. Adel Faidah

Girls – Faculty of Education Scientific Departments King Abdulaziz Univarsity , Jeedah Rajab 1430 H – Jul 2009 G